



جمهورية العراق  
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  
جامعة ديالى  
كلية العلوم / قسم الفيزياء



# دراسة تأثير أشعة كاما على بعض الخصائص الفيزيائية لأغشية أكسيد الكاديوم الرقيقة المحضرة كيميائياً

رسالة تقدمت بها

**أيمان صفاء نوري**

بكالوريوس علوم الفيزياء ٢٠١٣ م

إلى

مجلس كلية العلوم - جامعة ديالى

وهي جزء من متطلبات نيل درجة ماجستير علوم في الفيزياء

**بإشراف**

د. نادر فاضل حبيب

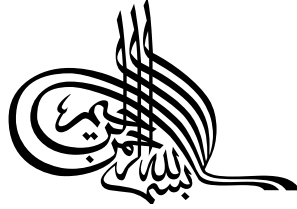
أستاذ

٢٠١٧ م

د. بثينة محمد المنعم إبراهيم

أستاذ مساعد

١٤٣٨ هـ



﴿ يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ  
أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ  
خَبِيرٌ ﴾

الصلوة  
العظيمة

سورة المجادلة - آية 11

## الخلاصة

تم في هذا البحث تحضير أغشية أكسيد الكاديوم (CdO) على قواعد ساخنة من الزجاج بدرجة حرارة (723K) وبسمك (300nm) و (400nm) و (500nm) باستخدام طريقة التحلل الكيميائي الحراري وكانت مولارية كافة المحاليل المستعملة في التحضير هي (0.1M). لقد تم دراسة الخصائص التركيبية والبصرية للأغشية المحضرة كافة قبل وبعد تعريضها لجرعة من أشعة كاما.

لقد تم تشخيص طبيعة التركيب البلوري للأغشية المحضرة من خلال دراسة نمط حيود الأشعة السينية، حيث بينت النتائج أن جميع الأغشية المحضرة ذات تركيب متعدد التبلور ومن النوع المكعب. ودرست طوبوغرافية السطح لجميع الأغشية قبل التشعيع باستخدام مجهر القوة الذرية (AFM)، لقد وجد عند السمك (500nm, 400nm) أن التشعيع قد أدى إلى زيادة العيوب التركيبية في هذه الأغشية ومن ثم إلى نقصان درجة التبلور.

سجل طيف النفاذية للأغشية المحضرة لمدى الأطوال الموجية (380-900 nm)، تم حساب معامل الامتصاص وفجوة الطاقة للانتقال المباشر المسموح، كما وتضمنت حساب الثوابت البصرية البصرية (حساب معامل الانكسار، معامل الخمود، ثابت العزل الكهربائي بجزئيه الحقيقي والخيالي والتوصيلية البصرية) بوصفها دوال لطاقة الفوتون.

لقد تبين أن التشعيع بأشعة كاما من مصدر السيزيوم-137 ولمدة اسبوعين قد أثر في هذه الثوابت كافة، كذلك التشعيع أدى إلى نقصان فجوة الطاقة لكافة الأغشية المحضرة وزيادة طاقة ذبول اورياخ.

## البحث المقبول للنشر

N. F. Habubi, B. A. Abraham, E. S. Noore, (Influence of Irradiation on Some Optical Properties of (CdO)Thin Films Prepared by Spray Pyrolysis), (International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy), accepted for publication, (2017).



## اقراء المقوم اللغوي

أقر بتقويم رسالة الماجستير المعنونة «دراسة تأثير أشعة كاما على بعض الخصائص الفيزيائية لأغشية أكسيد الكادميوم الرقيقة المحضرة كيميائياً» للطالبة «إيمان صفاء نوري» لغويا من قبلي وهي جزء من متطلبات نيل درجة ماجستير علوم في الفيزياء.

التوقيع :

الاسم : م. د. سعد عدوان وهيب

المرتبة العلمية: مدرس

العنوان: جامعة ديالى/ كلية التربية للعلوم الانسانية/ قسم اللغة العربية

التاريخ: / / 2017

## اقرار المقوم العلمي

أقر بتقويم رسالة الماجستير المعنونة «دراسة تأثير أشعة كاما على بعض الخصائص الفيزيائية لأغشية أكسيد الكاديوم الرقيقة المحضرة كيميائياً» لل طالبة «إيمان صفاء نوري» علميا من قبلي وهي جزء من متطلبات نيل درجة ماجستير علوم في الفيزياء.

التوقيع:

الاسم: أ.م. د. سناء جمعة علي

المرتبة العلمية: استاذ مساعد

العنوان: الجامعة المستنصرية/ كلية التربية

التاريخ: 2017 / /

## إقرار لجنة المناقشة

نحن أعضاء لجنة المناقشة الموقعين أدناه، نشهدُ بأننا اطلعنا على الرسالة الموسومة «دراسة تأثير أشعة كاما على بعض الخصائص الفيزيائية لأغشية أكسيد الكاديوم الرقيقة المحضرة كيميائياً» لل طالبة «إيمان صفاء نوري» وهي جزء من متطلبات نيل درجة ماجستير علوم في الفيزياء، وبعد إجراء المناقشة وجدت اللجنة أن الرسالة مستوفية لمتطلبات نيل الشهادة المذكورة، وعليه توصي اللجنة بقبول الرسالة.

التوقيع:

### رئيس اللجنة

التوقيع:

الاسم: أ.د. صباح انور سلمان

المرتبة العلمية: أستاذ

العنوان: جامعة ديالى/ كلية العلوم

التاريخ: 2017 / /

### عضو اللجنة

التوقيع:

الاسم: أ.د. خضير عباس مشجل

المرتبة العلمية: استاذ

العنوان: الجامعة المستنصرية/ كلية التربية

التاريخ: 2017 / /

### عضو اللجنة

التوقيع:

الاسم: أ.م.د. زياد طارق خضير

المرتبة العلمية: أستاذ مساعد

العنوان: جامعة ديالى/ كلية العلوم

التاريخ: 2017 / /

### عضو اللجنة (المشرف)

التوقيع:

الاسم: أ.م.د. بثينة عبد المنعم ابراهيم

المرتبة العلمية: أستاذ مساعد

العنوان: جامعة ديالى/ كلية العلوم

التاريخ: 2017 / /

### عضو اللجنة (المشرف)

التوقيع:

الاسم: أ.د. نادر فاضل حبوبي

المرتبة العلمية: استاذ

العنوان: الجامعة المستنصرية/ كلية التربية

التاريخ: 2017 / /

### مصادقة عمادة كلية العلوم/ جامعة ديالى

أصادق على ما جاء بقرار اللجنة أعلاه.

التوقيع:

الاسم: أ.د. تحسين حسين مبارك

المرتبة العلمية: أستاذ

التاريخ: 2017 / /

## توصية الأساتذة المشرفين

نقر بأن إعداد هذه الرسالة الموسومة (دراسة تأثير اشعة كاما على بعض الخصائص الفيزيائية لأغشية أكسيد الكاديوم الرقيقة المحضرة كيميائياً) للطالبة (إيمان صفاء نوري) قد جرت تحت إشرافنا في قسم الفيزياء/ كلية العلوم/ جامعة ديالى، وهي جزء من متطلبات نيل درجة ماجستير علوم في الفيزياء.

التوقيع:

الاسم: د. بثية عبد المنعم ابراهيم  
المرتبة العلمية: أستاذ مساعد  
التاريخ: 2017 / /

التوقيع:

الاسم: د. نادر فاضل حبوبي  
المرتبة العلمية: أستاذ  
التاريخ: 2017 / /

مصادقة رئيس قسم الفيزياء  
أصادق على ما جاء بتوصية الأساتذة المشرفين أعلاه

التوقيع:

الاسم: د. زياد طارق خضير  
المرتبة العلمية: أستاذ مساعد  
التاريخ: 2017 / /

## شكر وتقدير

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين اعلام الهدى ومصاييح الدجى وائمة المسلمين واصحابه الغر الميامين .

في بادئ الامر اشكر الله (عز وجل) على عظيم فضله ونعمه واساله التوفيق في كل ماالسعى اليه انه نعم المولى ونعم النصير.

يسرني وأنا أضع اللمسات الاخيرة على بحثي هذا ان اتقدم بجزيل شكري وفائق تقديري واحترامي الى الأستاذ د. نادر فاضل حبوبى و د. بثية عبد المنعم ابراهيم لاقتراحهما مشروع البحث ولصبرهما الجميل معي ... ولتوجيهاتهما التي كان لها الفضل في إنجازه. اسال الله لهم دوام الصحة والعافية وان يحفظهم خدمة للعلم .

كما أتقدم بالشكر والامتنان الى عمادة كلية العلوم ورئاسة قسم الفيزياء وأساتذة القسم لاتاحتهم الفرصة لي لأكمال مسيرتي العلمية ومساعدتي طوال فترة البحث داعية الله المولى عز وجل لهم بدوام الصحة والعافية وان يحفظهم خدمة للعلم.

واتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع طلاب الدراسات العليا في قسم الفيزياء كلية العلوم جامعة ديالى داعية الله سبحانه وتعالى لهم بدوام النجاح والموفقية.

واقدم شكري وعرفاني بالجميل لجميع افراد اسرتي وزوجي لما منحوني من رعاية وتشجيع طوال مدة الدراسة والبحث وواكبوا معي خطواته بدعمهم ومؤازرتهم داعية من الله عز وجل ان يمدهم بالصحة والعافية.

واخيرا اشكر كل من ساعدني ونصحتني ولو بكلمة طيبة والله الموفق.

الباحثة

## الإهداء

الى سيد الخلق وحبيب الحق ونبي الرحمة ونور العالمين .....

نبينا الكريم محمد (عليه افضل الصلاة والسلام)

الى نبراس الدرب الى الصدق والصراحة والحب الى قدوتي ومثلي الاعلى في  
حياتي الى من هو صبري حين عجزت ان اصبر الى.....

والدي الحنون

الى نبع الحنان و دفء الزمان الى من فرشت ايام عمرها طريقا لا يصابي الى من  
اضاءت لي عمرها لتتير لي كل الازمان الى من طوقتني بالحب والحنان الى واحتني  
الخضراء ....

أمي الغالية

الى سندي ونور عيني واحب الناس الى قلبي .....

أخوتي وأخواتي

إلى من ساندني في أصعب اللحظات ورفيق دربي.....

زوجي

الى من أحيا من أجله.....

الى من ادخل البهجة على قلبي .....

إبني الغالي

الى كل قلب ينبض بالوفاء .....

الى من شاطرتهم افراحي واحزاني ....

اصدقائي المخلصين



# المحتوى

| الفقرة | المحتوى                 | رقم الصفحة |
|--------|-------------------------|------------|
|        | قائمة المحتويات         | I          |
|        | قائمة الأشكال           | V          |
|        | قائمة الجداول           | IV         |
|        | قائمة الرموز والمصطلحات | XI         |
|        | قائمة الاختصارات        | XI I       |

# قائمة المحتويات

| رقم الصفحة   | العنوان                       | الفقرة              |
|--------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>1-10</b>  | <b>مقدمة عامة</b>             | <b>الفصل الأول</b>  |
| 1            | المقدمة                       | 1-1                 |
| 2            | التحلل الكيميائي الحراري      | 2-1                 |
| 3            | أكاسيد التوصيل الشفافة        | 3-1                 |
| 4            | أكسيد الكاديوم                | 4-1                 |
| 6            | الدراسات السابقة              | 5-1                 |
| 10           | الهدف من البحث                | 6-1                 |
| <b>11-39</b> | <b>الجزء النظري</b>           | <b>الفصل الثاني</b> |
| 11           | مقدمة                         | 1-2                 |
| 11           | فكرة عامة عن المواد الصلبة    | 2-2                 |
| 11           | المواد الموصلة                | 1-2-2               |
| 11           | المواد العازلة                | 2-2-2               |
| 11           | المواد شبه الموصلة            | 3-2-2               |
| 12           | أشباه الموصلات البلورية       | 3-2                 |
| 12           | أشباه موصلات أحادية التبلور   | 1-3-2               |
| 12           | أشباه الموصلات متعددة التبلور | 2-3-2               |
| 13           | أشباه الموصلات العشوائية      | 4-2                 |
| 14           | أشباه الموصلات النقية         | 5-2                 |

|    |                                             |         |
|----|---------------------------------------------|---------|
| 15 | تركيب حزم الطاقة في أشباه الموصلات البلورية | 6-2     |
| 17 | العيوب في المواد البلورية                   | 7-2     |
| 18 | الخصائص التركيبية                           | 8-2     |
| 18 | حيود الأشعة السينية                         | 1-8-2   |
| 21 | المعلومات التركيبية                         | 2-8-2   |
| 21 | ثوابت الشبكة                                | 1-2-8-2 |
| 21 | معدل حجم البلوريات                          | 2-2-8-2 |
| 21 | عامل التشكيل                                | 3-2-8-2 |
| 22 | كثافة الانخلاعات وعدد البلوريات             | 4-2-8-2 |
| 22 | الخصائص البصرية                             | 9-2     |
| 22 | حافة الامتصاص الأساسية                      | 1-9-2   |
| 23 | معامل الامتصاص                              | 2-9-2   |
| 24 | الانتقالات الإلكترونية                      | 3-9-2   |
| 24 | الانتقالات المباشرة                         | 1-3-9-2 |
| 25 | الانتقالات غير المباشرة                     | 2-3-9-2 |
| 26 | الثوابت البصرية                             | 4-9-2   |
| 26 | الامتصاصية                                  | 1-4-9-2 |
| 26 | النفذية                                     | 2-4-9-2 |
| 27 | الانعكاسية                                  | 3-4-9-2 |
| 28 | معامل الانكسار                              | 4-4-9-2 |
| 29 | معامل الخمود                                | 5-4-9-2 |

|              |                                                        |                     |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| 30           | ثابت العزل                                             | 6-4-9-2             |
| 32           | طاقة ذبول اورباخ                                       | 7-4-9-2             |
| 33           | التوصيلية البصرية                                      | 8-4-9-2             |
| 33           | أشعة كاما                                              | 10-2                |
| 34           | تفاعل أشعة كاما مع المادة                              | 11-2                |
| 34           | التأثير الكهروضوئي                                     | 1-11-2              |
| 36           | تأثير كومبتن                                           | 2-11-2              |
| 38           | انتاج الزوج                                            | 3-11-2              |
| <b>40-49</b> | <b>الجزء العملي</b>                                    | <b>الفصل الثالث</b> |
| 40           | المقدمة                                                | 1-3                 |
| 40           | منظومة التحلل الكيميائي الحراري                        | 2-3                 |
| 43           | العوامل المؤثرة في تحضير الأغشية الرقيقة               | 3-3                 |
| 44           | تحضير الأغشية الرقيقة                                  | 4-3                 |
| 44           | تهيئة قواعد الترسيب                                    | 1-4-3               |
| 45           | تحضير المحلول المستخدم في تحضير أغشية اوكسيد الكادميوم | 2-4-3               |
| 46           | ترسيب الأغشية الرقيقة                                  | 3-4-3               |
| 46           | قياس سمك الأغشية الرقيقة                               | 5-3                 |
| 46           | القياسات البصرية                                       | 6-3                 |
| 47           | قياسات حيود الأشعة السينية                             | 7-3                 |
| 47           | قياسات مجهر القوة الذرية                               | 8-3                 |
| 49           | التشعيع بأشعة كاما                                     | 9-3                 |

| 50 -76 | النتائج والمناقشة              | الفصل الرابع |
|--------|--------------------------------|--------------|
| 50     | مقدمة                          | 1-4          |
| 50     | الفحوصات التركيبية             | 2-4          |
| 50     | نتائج حيود الأشعة السينية      | 1-2-4        |
| 52     | نتائج فحوصات مجهر القوة الذرية | 2-2-4        |
| 60     | نتائج القياسات البصرية         | 3-4          |
| 60     | النفذية                        | 1-3-4        |
| 61     | معامل الإمتصاص                 | 2-3-4        |
| 63     | الانعكاسية                     | 3-3-4        |
| 64     | معامل الخمود                   | 4-3-4        |
| 66     | معامل الانكسار                 | 5-3-4        |
| 67     | ثابت العزل                     | 6-3-4        |
| 70     | فجوة الطاقة البصرية            | 7-3-4        |
| 73     | طاقة ذبول اورباخ               | 8-3-4        |
| 74     | التوصيلية البصرية              | 9-3-4        |
| 75     | الاستنتاجات                    | 4-4          |
| 76     | المشاريع المستقبلية            | 5-4          |
| 77-88  | المصادر                        |              |

# قائمة الأشكال

| الرقم        | عنوان الشكل                                                                                                              | رقم الصفحة |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| الفصل الأول  | مقدمة عامة                                                                                                               | 1-10       |
| 1-1          | مجموعة من أكاسيد التوصيل الشفاف                                                                                          | 4          |
| 2-1          | التركيب البلوري لمادة أكسيد الكاديوم ( $\text{CdO}$ )                                                                    | 5          |
| الفصل الثاني | الجزء نظرية                                                                                                              | 11- 39     |
| 1-2          | حيود الأشعة السينية (XRD)                                                                                                | 13         |
| 2-2          | التركيب العام لحزم التكافؤ والتوصيل                                                                                      | 15         |
| 3-2          | مخطط حزم الطاقة في المواد                                                                                                | 16         |
| 4-2          | تكوين حزمة الطاقة في أشباه الموصلات البلورية                                                                             | 16         |
| 5-2          | بعض أنواع العيوب البلورية                                                                                                | 18         |
| 6-2          | المستويات البلورية وقانون براك                                                                                           | 19         |
| 7-2          | التشخيص بالأشعة السينية                                                                                                  | 20         |
| 8-2          | نمط حيود الأشعة السينية لمسحوق وأغشية أكسيد الكاديوم $\text{CdO}$                                                        | 20         |
| 9-2          | حافة الامتصاص الأساسية لمادة $\text{CdO}$                                                                                | 23         |
| 10-2         | أنواع الانتقالات الإلكترونية                                                                                             | 25         |
| 11-2         | النفاذية البصرية لأغشية $\text{CdO}$ المطعمة بالفلور                                                                     | 27         |
| 12-2         | تغير الانعكاسية ( $R$ ) كدالة لطاقة الفوتون لغشاء $\text{CdO}$                                                           | 28         |
| 13-2         | تغير معامل الانكسار كدالة لطاقة الفوتون لغشاء $\text{CdO}$ المحضر بتقنية التحلل الكيميائي الحراري عند درجة حرارة (723 K) | 29         |

|        |                                                                                                                                  |                     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 30     | تغير معامل الخمود كدالة لطاقة الفوتون لغشاء CdO المحضر بتقنية التحلل الكيميائي الحراري عند درجة حرارة (773 K)                    | 14-2                |
| 31     | تغير الجزء الحقيقي لثابت العزل الكهربائي مع طاقة الفوتون لغشاء CdO المحضر بطريقة التحلل الكيميائي الحراري وبدرجة حرارة (773 K)   | 15-2                |
| 32     | تغير الجزء الخيالي لثابت العزل الكهربائي مع طاقة الفوتون لغشاء CdO المحضر بطريقة التحلل الكيميائي الحراري عند درجة حرارة (773 K) | 16-2                |
| 35     | رسماً تخطيطياً لكيفية حدوث الظاهرة الكهروضوئية                                                                                   | 17-2                |
| 38     | استطارة كومبتن                                                                                                                   | 18-2                |
| 39     | ظاهرة انتاج الزوج                                                                                                                | 19-2                |
| 40 -49 | <b>الجزء العملي</b>                                                                                                              | <b>الفصل الثالث</b> |
| 40     | منظومة التحلل الكيميائي الحراري المستخدمة في العمل                                                                               | 1-3                 |
| 41     | مخطط توضيحي لجهاز التريز                                                                                                         | 2-3                 |
| 49     | مخطط لالية عمل مجهر القوة الذرية                                                                                                 | 3-3                 |
| 50-79  | <b>النتائج والمناقشة</b>                                                                                                         | <b>الفصل الرابع</b> |
| 50     | حيود الأشعة السينية لأغشية أكسيد الكاديوم قبل التشعيع                                                                            | 1-4                 |
| 51     | حيود الأشعة السينية لأغشية أكسيد الكاديوم بعد التشعيع                                                                            | 2-4                 |
| 56     | صور ونتائج (AFM) لأغشية أكسيد الكاديوم قبل التشعيع                                                                               | 3-4                 |
| 59     | صور ونتائج (AFM) لأغشية أكسيد الكاديوم بعد التشعيع                                                                               | 4-4                 |
| 61     | النفذية كدالة لطول الموجي لأغشية أكسيد الكاديوم قبل التشعيع                                                                      | 5-4                 |
| 61     | النفذية كدالة لطول الموجي لأغشية أكسيد الكاديوم بعد التشعيع                                                                      | 6-4                 |
| 62     | معامل الامتصاص كداله لطاقة الفوتون لأغشية أكسيد الكاديوم قبل التشعيع                                                             | 7-4                 |
| 63     | معامل الامتصاص كداله لطاقة الفوتون لأغشية أكسيد الكاديوم بعد التشعيع                                                             | 8-4                 |



|    |                                                                                            |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 64 | الأنعكاسية كدالة لطاقله الفوتون لأغشية أكسيد الكاديوم قبل التشعيع                          | 9-4  |
| 64 | الأنعكاسية كدالة لطاقله الفوتون لأغشية أكسيد الكاديوم بعد التشعيع                          | 10-4 |
| 65 | معامل الخمود كداله لطاقله الفوتون لأغشية أكسيد الكاديوم قبل التشعيع                        | 11-4 |
| 66 | معامل الخمود كداله لطاقله الفوتون لأغشية أكسيد الكاديوم بعد التشعيع                        | 12-4 |
| 67 | معامل الأنكسار كداله لطاقله الفوتون لأغشية أكسيد الكاديوم قبل التشعيع                      | 13-4 |
| 67 | معامل الأنكسار كداله لطاقله الفوتون لأغشية أكسيد الكاديوم بعد التشعيع                      | 14-4 |
| 68 | الجزء الحقيقي لثابت العزل كداله لطاقله الفوتون لأغشية أكسيد الكاديوم قبل التشعيع           | 15-4 |
| 69 | الجزء الحقيقي لثابت العزل كداله لطاقله الفوتون لأغشية أكسيد الكاديوم بعد التشعيع           | 16-4 |
| 70 | الجزء الخيالي لثابت العزل الكهربائي كداله لطاقله الفوتون لأغشية أكسيد الكاديوم قبل التشعيع | 17-4 |
| 70 | الجزء الخيالي لثابت العزل كداله لطاقله الفوتون لأغشية أكسيد الكاديوم بعد التشعيع           | 18-4 |
| 71 | فجوة الطاقة البصرية كدالة لطاقله الفوتون لأغشية أكسيد الكاديوم قبل التشعيع                 | 19-4 |
| 72 | فجوة الطاقة البصرية كدالة لطاقله الفوتون لأغشية أكسيد الكاديوم بعد التشعيع                 | 20-4 |
| 73 | طاقة ذبول اورباخ كدالة لطاقله الفوتون لأغشية أكسيد الكاديوم قبل التشعيع                    | 21-4 |
| 74 | طاقة ذبول اورباخ كدالة لطاقله الفوتون لأغشية أكسيد الكاديوم بعد التشعيع                    | 22-4 |

|    |                                                                            |      |
|----|----------------------------------------------------------------------------|------|
| 75 | التوصيلية البصرية كدالة لطاقة الفوتون لأغشية أكسيد الكاديوم<br>قبل التشعيع | 23-4 |
| 75 | التوصيلية البصرية كدالة لطاقة الفوتون لأغشية أكسيد الكاديوم<br>بعد التشعيع | 24-4 |

# قائمة الجداول

| رقم الصفحة | عنوان الجدول                                                         | رقم الجدول |
|------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| 5          | بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية لأكسيد الكاديوم.                  | 1-1        |
| 52         | النتائج التي تم الحصول عليها من حيود الأشعة السينية                  | 1-4        |
| 53         | قيم خشونة السطح وقيم (RMS) ومعدل الحجم الحبيبي لجميع الأغشية المحضرة | 2-4        |
| 73         | قيم فجوة الطاقة للدراسة الحالية                                      | 3-4        |
| 74         | قيم طاقة ذبول أورباخ لأغشية أكسيد الكاديوم قبل التشعيع وبعدها        | 4-4        |

# الرموز والمصطلحات

| الرمز      | الوحدة                         | المصطلح                              |
|------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| e          | coulomb                        | شحنة الإلكترون                       |
| $E_c$      | eV                             | طاقة مستوى التوصيل                   |
| $E_v$      | eV                             | طاقة مستوى التكافؤ                   |
| $E_F$      | eV                             | طاقة مستوى فيرمي                     |
| $d_{hkl}$  | Å                              | المسافة بين مستويين بلوريين متجاورين |
| hkl        | -                              | معاملات ملير                         |
| n          | -                              | عدد صحيح يسمى مرتبة الحيود           |
| A          | -                              | الامتصاصية                           |
| $\alpha$   | $\text{cm}^{-1}$               | معامل الامتصاص                       |
| R          | -                              | الانعكاسية                           |
| $I_0$      | $\text{eV/m}^2 \cdot \text{s}$ | شدة الشعاع الساقط                    |
| $I_t$      | $\text{eV/m}^2 \cdot \text{S}$ | شدة الشعاع النافذ                    |
| $I_A$      | $\text{eV/m}^2 \cdot \text{S}$ | شدة الشعاع الممتص                    |
| $\epsilon$ | -                              | ثابت العزل الكهربائي المعقد          |

|              |              |                                              |
|--------------|--------------|----------------------------------------------|
| $\epsilon_1$ | -            | ثابت العزل الكهربائي الحقيقي                 |
| $\epsilon_2$ | -            | ثابت العزل الكهربائي الخيالي                 |
| N            | -            | معامل الانكسار المعقد                        |
| $n_o$        | -            | معامل الانكسار                               |
| $\sigma$     | $s^{-1}$     | التوصيلية البصرية                            |
| $\theta_B$   | Degree       | زاوية الحيود                                 |
| $\delta$     | $nm^{-2}$    | كثافة الانخلاعات                             |
| $E_g^{opt}$  | eV           | فجوة الطاقة البصرية للانتقال المباشر المسموح |
| C            | m/s          | سرعة الضوء في الفراغ                         |
| V            | m/s          | سرعة الضوء في المادة                         |
| $\beta$      | Radian       | عرض المنحني عند منتصف القمة (FWHM)           |
| $k_o$        | -            | معامل الخمود                                 |
| $f(E)$       | -            | احتمالية اشغال الإلكترون لمستوي معين         |
| t            | nm           | سمك الغشاء                                   |
| $\dot{S}$    | $cm^2$       | مساحة سطح الغشاء                             |
| $D_{av}$     | nm           | حجم البلوريات                                |
| $a_o$        | $\text{\AA}$ | ثوابت الشبكة                                 |
| $N_o$        | -            | عدد البلوريات                                |

|                |           |                                                  |
|----------------|-----------|--------------------------------------------------|
| $E'_g{}^{opt}$ | eV        | فجوة الطاقة البصرية للانتقال غير المباشر المسموح |
| $T_c$          | -         | عامل التشكيل                                     |
| $T_K$          | K         | درجة الحرارة المطلقة                             |
| $T$            | -         | النفاذية                                         |
| $r$            | -         | معامل اسي يحدد نوع الانتقال                      |
| $B$            | -         | ثابت يعتمد على طبيعة المادة                      |
| $K$            | $cm^{-1}$ | متجه الموجي                                      |
| $\lambda$      | nm        | الطول الموجي                                     |
| $M_{wt}$       | g/mol     | الوزن الجزيئي                                    |
| $Wt$           | g         | الوزن المطلوب اذابته                             |
| $V$            | ml        | حجم الماء المقطر الذي تمت فيه الإذابة            |
| $M$            | mol/l     | التركيز المولاري                                 |
| $E_\gamma$     | eV        | طاقة فوتون كاما                                  |
| $T_e$          | eV        | طاقة الحركية للإلكترون المتحرر                   |
| $b$            | eV        | طاقة الربط للإلكترون بالذرة                      |
| $\tau_a$       | -         | احتمالية التفاعل                                 |
| $Z$            | -         | العدد الذري                                      |
| $m_0 c^2$      | eV        | الطاقة السكونية للإلكترون                        |

|                 |        |                                   |
|-----------------|--------|-----------------------------------|
| $E_{ph}$        | eV     | طاقة الفوتون المساعد              |
| $E_{\gamma}'$   | eV     | طاقة الفوتون المستطار             |
| $\lambda_c$     | nm     | طول موجة كومبتن                   |
| $\lambda'$      | nm     | طول موجة الفوتون قبل الاستطارة    |
| $\lambda$       | nm     | طول موجة الفوتون بعد الاستطارة    |
| $\Delta\lambda$ | nm     | تغير الطول الموجي نتيجة الاستطارة |
| $K_{p,p}$       | -      | احتمالية انتاج الزوج              |
| $\theta$        | Degree | زاوية استطارة الفوتون             |
| $\phi$          | Degree | زاوية ارتداد الالكتران            |
| $\nu$           | Hz     | تردد الالكتران                    |
| $\nu'$          | Hz     | تردد الفوتون المستطار             |
| $\sigma$        | Barn   | المقطع العرضي للتفاعل             |

## قائمة الاختصارات

| الاختصار | المعنى                                    |
|----------|-------------------------------------------|
| AFM      | Atomic Force Microscopy                   |
| RMS      | Root Mean Square                          |
| FWHM     | Full Width at Half Maximum                |
| ICCD     | International Center for Diffraction data |
| XRD      | X-Ray Diffraction                         |
| TEM      | Transmission Electron Microscopy          |
| SEM      | Scanning Electron Microscopy              |
| SR       | Surface Roughness                         |
| STM      | Scanning Tunneling Microscopy             |
| SPM      | Scanning Probe Microscopy                 |
| TCO      | Transparent Conducting Oxides             |



# الرموز والمصطلحات

| الرمز      | الوحدة                         | المصطلح                              |
|------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| e          | coulomb                        | شحنة الإلكترون                       |
| $E_c$      | eV                             | طاقة مستوى التوصيل                   |
| $E_v$      | eV                             | طاقة مستوى التكافؤ                   |
| $E_F$      | eV                             | طاقة مستوى فيرمي                     |
| $d_{hkl}$  | Å                              | المسافة بين مستويين بلوريين متجاورين |
| hkl        | -                              | معاملات ملير                         |
| n          | -                              | عدد صحيح يسمى مرتبة الحيود           |
| A          | -                              | الامتصاصية                           |
| $\alpha$   | $\text{cm}^{-1}$               | معامل الامتصاص                       |
| R          | -                              | الانعكاسية                           |
| $I_0$      | $\text{eV/m}^2 \cdot \text{s}$ | شدة الشعاع الساقط                    |
| $I_t$      | $\text{eV/m}^2 \cdot \text{S}$ | شدة الشعاع النافذ                    |
| $I_A$      | $\text{eV/m}^2 \cdot \text{S}$ | شدة الشعاع الممتص                    |
| $\epsilon$ | -                              | ثابت العزل الكهربائي المعقد          |

|              |              |                                              |
|--------------|--------------|----------------------------------------------|
| $\epsilon_1$ | -            | ثابت العزل الكهربائي الحقيقي                 |
| $\epsilon_2$ | -            | ثابت العزل الكهربائي الخيالي                 |
| N            | -            | معامل الانكسار المعقد                        |
| $n_o$        | -            | معامل الانكسار                               |
| $\sigma$     | $s^{-1}$     | التوصيلية البصرية                            |
| $\theta_B$   | Degree       | زاوية الحيود                                 |
| $\delta$     | $nm^{-2}$    | كثافة الانخلاعات                             |
| $E_g^{opt}$  | eV           | فجوة الطاقة البصرية للانتقال المباشر المسموح |
| C            | m/s          | سرعة الضوء في الفراغ                         |
| V            | m/s          | سرعة الضوء في المادة                         |
| $\beta$      | Radian       | عرض المنحني عند منتصف القمة (FWHM)           |
| $k_o$        | -            | معامل الخمود                                 |
| $f(E)$       | -            | احتمالية اشغال الإلكترون لمستوي معين         |
| t            | nm           | سمك الغشاء                                   |
| $\dot{S}$    | $cm^2$       | مساحة سطح الغشاء                             |
| $D_{av}$     | nm           | حجم البلوريات                                |
| $a_o$        | $\text{\AA}$ | ثوابت الشبكة                                 |
| $N_o$        | -            | عدد البلوريات                                |

|                |           |                                                  |
|----------------|-----------|--------------------------------------------------|
| $E'_g{}^{opt}$ | eV        | فجوة الطاقة البصرية للانتقال غير المباشر المسموح |
| $T_c$          | -         | عامل التشكيل                                     |
| $T_K$          | K         | درجة الحرارة المطلقة                             |
| $T$            | -         | النفاذية                                         |
| $r$            | -         | معامل اسي يحدد نوع الانتقال                      |
| $B$            | -         | ثابت يعتمد على طبيعة المادة                      |
| $K$            | $cm^{-1}$ | متجه الموجي                                      |
| $\lambda$      | nm        | الطول الموجي                                     |
| $M_{wt}$       | g/mol     | الوزن الجزيئي                                    |
| $Wt$           | g         | الوزن المطلوب اذابته                             |
| $V$            | ml        | حجم الماء المقطر الذي تمت فيه الإذابة            |
| $M$            | mol/l     | التركيز المولاري                                 |
| $E_\gamma$     | eV        | طاقة فوتون كاما                                  |
| $T_e$          | eV        | طاقة الحركية للإلكترون المتحرر                   |
| $b$            | eV        | طاقة الربط للإلكترون بالذرة                      |
| $\tau_a$       | -         | احتمالية التفاعل                                 |
| $Z$            | -         | العدد الذري                                      |
| $m_0 c^2$      | eV        | الطاقة السكونية للإلكترون                        |

|                 |        |                                   |
|-----------------|--------|-----------------------------------|
| $E_{ph}$        | eV     | طاقة الفوتون المساعد              |
| $E_{\gamma}'$   | eV     | طاقة الفوتون المستطار             |
| $\lambda_c$     | nm     | طول موجة كومبتن                   |
| $\lambda^*$     | nm     | طول موجة الفوتون قبل الاستطارة    |
| $\lambda$       | nm     | طول موجة الفوتون بعد الاستطارة    |
| $\Delta\lambda$ | nm     | تغير الطول الموجي نتيجة الاستطارة |
| $K_{p,p}$       | -      | احتمالية انتاج الزوج              |
| $\theta$        | Degree | زاوية استطارة الفوتون             |
| $\phi$          | Degree | زاوية ارتداد الالكتران            |
| $\nu$           | Hz     | تردد الالكتران                    |
| $\nu'$          | Hz     | تردد الفوتون المستطار             |
| $\sigma$        | Barn   | المقطع العرضي للتفاعل             |

## قائمة الاختصارات

| الاختصار | المعنى                                    |
|----------|-------------------------------------------|
| AFM      | Atomic Force Microscopy                   |
| RMS      | Root Mean Square                          |
| FWHM     | Full Width at Half Maximum                |
| ICCD     | International Center for Diffraction data |
| XRD      | X-Ray Diffraction                         |
| TEM      | Transmission Electron Microscopy          |
| SEM      | Scanning Electron Microscopy              |
| SR       | Surface Roughness                         |
| STM      | Scanning Tunneling Microscopy             |
| SPM      | Scanning Probe Microscopy                 |
| TCO      | Transparent Conducting Oxides             |

# الفصل الأول

## مقدمة عامة

## *CHAPTER ONE*

## General Introduction

## (1-1) المقدمة

### (Introduction)

عني الباحثون بدراسة المواد شبه الموصلة واسهموا إسهاماً كبيراً في تطويرها عن طريق إعطاء فكرة واضحة عن خواصها الفيزيائية والكيميائية اذ تعد فيزياء الأغشية الرقيقة فرعاً مهماً وفريداً من فروع فيزياء الحالة الصلبة [1]. يستعمل مصطلح الغشاء الرقيق (Thin Film) لوصف طبقة أو عدة طبقات من ذرات مادة معينة لا يتعدى سمكها مايكروناً واحداً [2،3]، وترسب الأغشية على مواد صلبة تعرف بالقواعد (Substrates) التي تعتمد على طبيعة الدراسة، ومن هذه المواد الزجاج، الكوارتز، السيليكون، الألمنيوم وبعض المعادن والبوليمرات [4]. نظراً لصغر حجمها وخفة وزنها حيث استخدمت الأغشية الرقيقة في المجالات العلمية والتقنية وكذلك أسهمت في التطور الحالي في مجال الحاسبات الإلكترونية الرقمية ( Digital Computers) [5]، و تم استخدامها في صناعة الترانسسستورات (Transistors) والدوائر المتكاملة (IntegratedCircuits) وفي أجهزة الذاكرة المغناطيسية وفي دوائر الفتح والغلق وفي المضخمات (Amplifiers) والكواشف (Detectors) والخلايا الشمسية (Solar Cells)، وكذلك في المجالات البصرية استخدمت الأغشية الرقيقة في صناعة المرشحات البصرية (Optical Filters) التي بدورها تتضمن تصميم مضادات الانعكاس (Antireflection) والمرايا والمرشحات القطعية كما تم استخدام الأغشية الرقيقة في عمليات التداخل (Interference) التي وظيفت في عملية التصوير الفوتوغرافي وأجهزة الاستنساخ [6،7].

تعددت طرائق تحضير الأغشية الرقيقة فمنها المعقدة ومنها البسيطة، وبناءً على ما تم ذكره عن أهمية الأغشية الرقيقة في كثير من التطبيقات وفي العديد من المجالات ، وأن اختيار طريقة دون غيرها يعتمد على عوامل عدة، منها الغرض من تحضير الغشاء ، المادة المستخدمة في التحضير وكلفة التحضير [2].

إن زيادة التطور والتقدم العلمي و التكنولوجي ادى الى تطور طرق تحضير الأغشية الرقيقة فأصبحت على درجة عالية من الدقة في تحديد سمك الغشاء وتجانسه، وتعددت طرائق تحضيرها ولكل طريقة خصوصياتها لتؤدي الغرض الذي استخدمت من أجله، ويتم تحضير الأغشية الرقيقة بالطرق الفيزيائية والكيميائية والتي اورد قسماً منها كما يلي :

أولاً: الطرق الفيزيائية (Physical Methods) وتشمل [8] :

1- الترنيد (Sputtering)

2- التبخير الحراري في الفراغ (Thermal Evaporation In Vacuum)

ثانياً: الطرق الكيميائية (Chemical Methods) وتشمل [9] :

- 1- ترسيب المحاليل الغروية (Sol-Gel Deposition)
  - 2- ترسيب البخار الكيميائي ((Chemical Vapor Deposition (CVD))
  - 3- تقنية التحلل الكيميائي الحراري (Chemical Spray Pyrolysis)
  - 4- الترسيب الكهربائي (Electrical Deposition)
  - 5- الإنماء من الأملاح المذابة (Growth from Melted Salts)
- وتم استخدام طريقة تقنية التحلل الكيميائي الحراري في بحثنا لتحضير أغشية رقيقة من مادة أوكسيد الكاديوم وذلك لسهولة تحضير هذه المادة وقلة تكلفتها وتتطلب هذه الطريقة توفير المواد اللازمة لتحضير الأغشية الرقيقة منها بشكل محلول يمكن ترديدها على قواعد من الزجاج .

### (2-1) التحلل الكيميائي الحراري (Chemical Spray Pyrolysis)

تعد هذه الطريقة من أكثر الطرق شيوعاً في تحضير الأغشية الرقيقة، وتتلخص هذه الطريقة بترسيب محلول المادة المراد تحضير الغشاء منها على قاعدة ساخنة بدرجة حرارة مناسبة تكون أقل من درجة حرارة تطاير المادة، ومن خلال التفاعل الكيميائي بين المادة ودرجة الحرارة يتكون الغشاء الرقيق، وتتميز الأغشية المحضرة بهذه الطريقة بالتصاقها القوي مع القاعدة، ويمكن التحكم بسمك الغشاء عن طريق السيطرة على مدة الترسيب وعدد الرشاشات،

وتتميز هذا الطريقة عن الطرائق التحضير الأخرى بما يلي [8]:

- بساطة وقلة تكاليف الأجهزة المصنعة والمستخدمه لتحضير الأغشية مقارنة بتكاليف الأجهزة المستخدمة في الطرائق الأخرى.
- تكون الأغشية المحضره ذات تجانس جيد وبمساحات واسعة.
- تكون مناسبة لتحضير اغشية العديد من المركبات لاسيما الاكاسيد والكبريتات.
- يمكن تحضير اغشية رقيقة من مزج مادتين او اكثر او تشويب المواد للحصول على اغشية ذات صفات محددة.
- يمكن تحضير اغشية رقيقة لمركبات ذات درجة انصهار عالية يصعب تحضيرها باستخدام الطرائق الأخرى.

تستخدم هذه الطريقة في تطبيقات عدة لا تحتاج الى النقاوة العالية ولا تعتمد كثيراً على التجانس العالي في طبيعة الغشاء مثل المجمعات الشمسية. حيث تستخدم هذه الطريقة في



تطبيقات الطاقة الشمسية وتصنيع الخلايا الضوئية والكواشف. وأول من استخدم هذه الطريقة هما الباحثان (Hottle and Hanger) عام (1959) [1].

### (3-1) أكاسيد التوصيل الشفافة

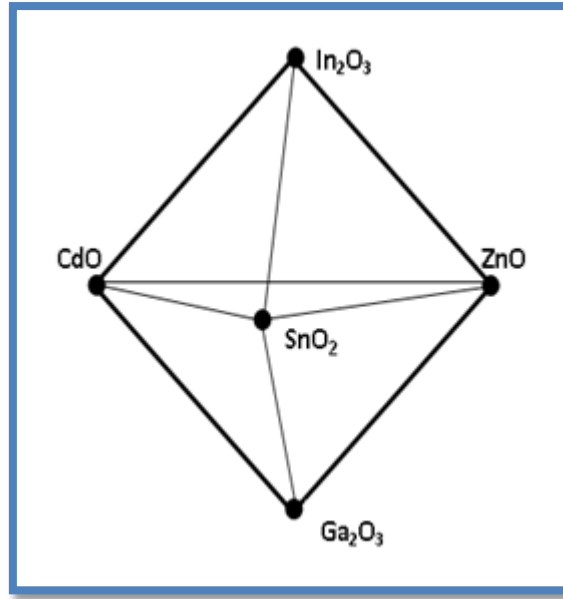
#### (Transparent Conducting Oxides)

إن البحوث الحديثة اتجهت إلى مجموعة أكاسيد التوصيل الشفافة (TCO) وذلك لأهميته التكنولوجية حيث استعمل بصورة كبيرة في العديد من التطبيقات منها النوافذ المعمارية، متحسسات الغاز، لوحات العرض المسطحة، الفوتوفولتائية والمواد الالكترونية ذات الاساس المؤلف من البوليمر [10].

والشفافية الجزئية والتوصيلية الجيدة نسبياً ممكن الحصول عليها من طبقات رقيقة لمختلف انواع المعادن الموكسدة.

وإن هذه الظروف يتم الحصول عليها بشكل مناسب من أكاسيد الكاديوم والقصدير والاندسيوم والخاصين وسبائكها التي تكون على شكل طبقة رقيقة محضرة بتقنية من تقنيات الترسيب. وظهر اول بحث حول الطبقات الموصلة الشفافة عام (1907) من قبل الباحث (Badeker) الذي تناول تحضير أغشية اوكسيد الكاديوم بطريقة الاكسدة الحرارية للكاديوم المرذذ [11]. تستخدم أغشية اوكسيد الكاديوم الرقيقة في العديد من التطبيقات كأحد أكاسيد التوصيل الشفافة (TCO) في التطبيقات الفوتوفولتائية.

إن استخدام اوكسيد الكاديوم كأقطاب شفافة في العديد من التطبيقات التقنية المتقدمة قد جعلت الباحثين يتمتعون في دراسة الخصائص الكيميائية والفيزيائية والفوتوفولتائية لهذه الأغشية [10]. ويبين الشكل (1-1) مجسم خماسي يضم بعض أكاسيد التوصيل الشفافة، التي تحقق بشكل منفرد وفي المركبات والسبائك كأكاسيد توصيل شفافة مبتكرة ومحسنة.



الشكل (1-1): مجموعة من اكاسيد التوصيل الشفاف [12].

#### (Cadmium Oxide)

#### (4-1) اوكسيد الكاديوم

فيما يلي عرض لخصائص مادة اوكسيد الكاديوم وتطبيقاتها:

- مادة اوكسيد الكاديوم احد المركبات الكيميائية للكاديوم، فهي لا تذوب في الماء او في القواعد، ولكنها تذوب في الحوامض واملاح النشادر [13،14] ، وتتفكك عند درجات الحرارة العالية [15].
- يمكن الحصول على مادة اوكسيد الكاديوم عن طريق التسخين الشديد لعنصر الكاديوم [13].
- تعد مادة اوكسيد الكاديوم مادة شبه موصلة من مجموعة الاكاسيد الموصلة الشفافة التي تمتاز بخصائص متميزة كفجوة طاقة كبيرة، تحركية الحاملات العالي، نفاذية عالية في المنطقة المرئية للطيف، توصيلية كهربائية مقاربة لتوصيلية المعادن من النوع السالب (n-type) وخصائص تألق مطلوبة، وذات تطبيقات واسعة في النبائط الكهروضوئية (Photovoltaic Devices)، النبائط الفوتوفولتائية (Opto-Electronic Devices)، واجهزة العرض [16].
- ينتمي شبه الموصل اوكسيد الكاديوم الى المجموعة (الثانية-السادسة) (II, VI) من الجدول الدوري [17]، ذو تركيب بلوري مكعب (Cubic) ووحدة خلية متمركزة الأوجه (fcc) وهذا يشابه تركيب بلورة كلوريد الصوديوم (NaCl). [15] كما في الشكل (2-1).



الشكل (2-1): التركيب البلوري لمادة اوكسيد الكاديوم (CdO) [18].

- يمتلك اوكسيد الكاديوم توصيلية عالية بسبب وجود ذرات الكاديوم في مواقع تعويضية (Interstitial) او بسبب فراغات الأوكسجين [17].
- يمتلك اوكسيد الكاديوم معامل امتصاص عالٍ ولهذا السبب يستخدم في المنظومات الشمسية لزيادة كفاءتها في الخلايا الضوئية، وكذلك يستخدم في تصنيع الخلايا الشمسية مثل خلية (CdO/CdTe) التي تصل كفاءتها الى 7% وكبديل ناجح عن مادة (CdS) في منظومة (SnO<sub>2</sub>/CdS/CdTe) ويستخدم كطبقات نافذة (Window Layers) في مفارق الخلايا الشمسية الهجينة (Hetrojunction Solar Cells) وكأقطاب شفافة في تكنولوجيا الخلايا الشمسية [19].

الجدول (1-1) بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية لاوكسيد الكاديوم [20].

|                          |        |                              |       |
|--------------------------|--------|------------------------------|-------|
| Appearance               | Solid  | Melting Point °C             | 1500  |
| Colour                   | Brown  | Lattice Constant( Å )        | 4.695 |
| Molecular Weight (g/mol) | 128.41 | Density (Kg/m <sup>3</sup> ) | 8.115 |

## (Literature Review)

## (5-1) الدراسات السابقة

درس (Romero et al., 2001) [21] محلول اسيتات الكاديوم للحصول على أغشية (CdO) بطريقة المحلول الغروي (Sol-gel) وترسيبها على قواعد زجاجية وعند درجة حرارة (473K-723K)، بينت نتائج الفحوص التركيبية أن الأغشية المحضرة متعددة التبلور ومن النوع المكعب وذات نفاذية (95-100%) عند الأطوال الموجية التي هي اكبر او تساوي (600nm)، وكانت اقل قيمة للمقاومية الكهربائية عند (573K) ومقدارها ( $10^{-3}\Omega.cm$ ).

درس (Vigil et al., 2001) [22] أغشية رقيقة من اوكسيد الكاديوم على قواعد زجاجية تقنية التحلل الكيميائي الحراري. ومن ثم دراسة الخصائص التركيبية والبصرية والكهربائية لهذه الأغشية قبل وبعد المعاملة الحرارية وبينت نتائج حيود الاشعة السينية ان عملية التلدين ادت الى تحسن الخصائص التركيبية، وان قيمة فجوة الطاقة البصرية تتناسب طردياً مع مربع معكوس حجم البلورة.

درس الباحثان (Dakhel and Henari, 2003) [23] أغشية اوكسيد الكاديوم بطريقة التبخير بالفراغ على قواعد زجاجية في درجة حرارة الغرفة ومن خلال دراسة الخصائص التركيبية والبصرية والكهربائية لهذه الأغشية وبدرجات تلدين مختلفة، حيث اظهرت نتائج حيود الاشعة السينية أن الأغشية المحضرة ذات تركيب متعدد التبلور ومن النوع المكعب، وحدد معامل الامتصاص لهذه الأغشية من خلال دراسة منطقة الامتصاص الاساسية في مدى الأطوال (450-650 nm) باستخدام بيانات طيف النفاذية و حددت فجوة الطاقة المباشرة وغير المباشرة وكانت قيمتهما (2.33eV، 1.95eV) على التوالي.

تمكن الباحث (Ghosh et al., 2005) [24] من دراسة تراكيب فائقة الصغر من أغشية اوكسيد الكاديوم المحضرة بطريقة تقنية الطلاء بالغطس المحلول- الغروي على قواعد سليكونية او زجاجية. حيث اظهرت نتائج حيود الاشعة السينية أن أغشية اوكسيد الكاديوم المحضر هو من النوع المكعب، وكذلك فإن شدة قمم حيود الاشعة السينية تزداد وهذا يعني أن المادة قد تحسن فيها التبلور في درجات الحرارة العالية، وأثبتت صور المجهر الالكتروني الماسح بان طور CdO الفائق الصغر بمعدل حجم حبيبي تقع بين (1.6-9.3nm). بين قياس طيف الاشعة فوق البنفسجية/ المرئي أن الأغشية ذات نفاذية عالية تقريباً (75%) في مدى الأطوال الموجية (500-800nm) وبفجوة طاقة مباشرة تقع بين (2.86-3.69eV).

حضر الباحث (Leon- Gutierrez et al., 2006) [25] أغشية اوكسيد الكاديوم غير المشوب والمشوب بالقصدير والمحضرة بتقنية الترسيب بالحمام المائي حيث كانت جميع

الأغشية المحضرة متبلورة وبتركيب مكعب لمادة  $\text{CdO}_2$  التي تتحول الى  $\text{CdO}$  بتركيب مكعب من خلال عملية التلدين. وتمتلك الأغشية المحضرة فجوة طاقة بصرية بحدود  $(3.6\text{eV})$ ، اما الأغشية غير المشوبة لها فجوة الطاقة تتراوح بين  $(2.32-2.54\text{eV})$  ولها توصيلية كهربائية  $(8 \times 10^{-4} (\Omega.\text{cm})^{-1})$ .

درس الباحث (R.S. Ali, 2008) [26] أغشية  $(\text{CdO})$  غير المشوبة والمشوبة بأوكسيد الانتيومون  $(\text{Sb}_2\text{O}_3)$  بنسب حجمية مختلفة  $(2, 4, 6 \text{ and } 8\%)$  على قواعد زجاجية بدرجة حرارة  $(623\text{K})$  باستخدام تقنية التحلل الكيميائي الحراري، وباستخدام تقنية حيود الأشعة السينية تم دراسة الخصائص التركيبية للأغشية حيث كانت جميع الأغشية المحضرة ذات تركيب متعدد التبلور ومن النوع المكعب، ودرس اثر التلدين على الخواص البصرية للأغشية عند درجة حرارة  $(723\text{K})$  ولمدة ساعة واحدة، حيث وجد ان التلدين ادى الى نقصان فجوة الطاقة لجميع الأغشية المحضرة.

حضرت الباحثتان (سلمى محمد و هدى كاظم، 2009) [27] أغشية  $(\text{CdO})$  باستخدام تقنية التحلل الكيميائي الحراري، استخدم املاح نترات الكاديوم  $(\text{Cd}(\text{NO}_3)_2)$  مصدرا لايونات الكاديوم  $(\text{Cd}^{+2})$  وهيدروكسيد البوتاسيوم  $(\text{KOH})$  كمصدر لايونات الهيدروكسيد  $(\text{OH}^{-2})$  وببيروكسيد الهيدروجين  $(\text{H}_2\text{O}_2)$ ، تم دراسة تأثير مختلف ظروف الترسيب مثل درجة حرارة الترسيب، وزمن الترسيب وتركيز ايونات الكاديوم وزمن الاكسدة الحرارية للأغشية والدالة الحامضية على زمن الترسيب والسمك النهائي للأغشية وتحول هيدروكسيد الكاديوم الى اوكسيد الكاديوم عند اجراء الاكسدة الحرارية للأغشية في الهواء بدرجة حرارة  $(573\text{K})$  ولفترة  $(15\text{min})$ .

درست الباحثة (اسماء احمد عزيز، 2010) [28] تأثير تعرض جسيمات الفا على أغشية اوكسيد الكاديوم على قواعد زجاجية بتقنية التحلل الكيميائي الحراري، وتبين من دراسة الخصائص البصرية ان فجوة الطاقة تقل بعد التعرض لجسيمات الفا ومع زيادة الجرعة، وتغير عشوائي و طفيف في قيم الخواص البصرية الأخرى.

درس الباحث (R.Kumaravel et al., 2010) [29] أغشية  $(\text{CdO})$  المشوبة بالالمنيوم وبنسب حجمية مختلفة  $(x=1,2,3,4,6 \text{ and } 5\%)$  باستخدام تقنية التحلل الكيميائي الحراري، وباستخدام تقنية حيود الأشعة السينية ومجهر القوة الذرية  $(\text{AFM})$  وقد بينت دراسة تقنية حيود الأشعة السينية أن الأغشية المحضرة ذات تركيب مكعب مع اتجاه سائد  $(200)$ ، وظهرت القياسات البصرية أن قيمة فجوة الطاقة تكون في قيمتها العظمى مقدارها  $(2.53\text{eV})$  عند النسبة

(3%) وتقل بزيادة تركيز الشوائب، وبينت القياسات الكهربائية أن أقل قيمة للمقاومة الكهربائية هي  $(3.4 \times 10^{-4} \Omega \cdot \text{cm})$  وتركيز حاملات  $(4.12 \times 10^{20} \text{ cm}^{-3})$  عند نسبة التشويب (3%).

درس الباحث (عبد المجيد عيادة ابراهيم وآخرون، 2010) [30] تأثير التشعيع على أغشية أكسيد الكاديوم على قواعد زجاجية بتقنية التحلل الكيميائي الحراري، باستخدام أشعة كاما وبطاقة (0.662 Mev) ولفترات زمنية (5min) و(10min) وبعده (24) ساعة، وتبين من دراسة الخصائص البصرية أن فجوة الطاقة بعد التشعيع تقل من (2.49 eV) إلى (1.6, 1.75, 1.85 eV) على التوالي، كما أن التشعيع أثر على أيضاً بعض الخواص البصرية (معامل الامتصاص، الانعكاسية، معامل الخمود) تحديداً بعد الفترة (24) ساعة.

حضر الباحث (عبد المجيد عيادة السامرائي وآخرون، 2011) [31] أغشية (CdO) باستخدام طريقة الترسيب بالحمام الكيميائي (CBD)، حيث استخدمت أملاح نترات الكاديوم المائية  $(\text{Cd}(\text{NO}_3)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O})$  مصدراً لأيونات الكاديوم  $(\text{Cd}^{+2})$  وهيدروكسيد الأمونيوم  $(\text{NH}_4\text{OH})$  كمصدر لأيونات الهيدروكسيد  $(\text{OH}^{-2})$  حيث تم دراسة تأثير مختلف ظروف الترسيب مثل درجة حرارة الترسيب وزمن الترسيب وتركيز أيونات الكاديوم وزمن الأكسدة الحرارية للأغشية والسمك النهائي للأغشية وأن أفضل فترة زمنية هي (1.5hr) التي يتحول بها هيدروكسيد الكاديوم إلى أكسيد الكاديوم، وأجريت الأكسدة الحرارية للأغشية في الهواء بدرجة حرارة (673K). وقد بينت دراسة تقنية حيود الأشعة السينية أن الأغشية المحضرة ذات تركيب مكعب مع اتجاه سائد (111).

حضرت الباحثة (إيمان خير الله سالم، 2012) [32] أغشية (CdO) باستخدام طريقة الترسيب بالحمام الكيميائي (CBD)، ومن خلال دراسة الخصائص التركيبية والبصرية والكهربائية لهذه الأغشية، حيث أظهرت نتائج حيود الأشعة السينية أن الأغشية (CdO) ذات تركيب متعدد التبلور ومن النوع المكعب، أما الخواص البصرية فقد تمت دراستها من خلال قياس الامتصاصية ومنها حسب معامل الامتصاص لهذه الأغشية وحددت فجوة الطاقة لغشاء (CdO) وكانت قيمتهما تساوي (2.27eV).

درس الباحث (H. M. Ajeel et al., 2013) [33] أغشية الكاديوم تيلورايد والمرسب على قواعد زجاجية بواسطة التبخير الحراري بالفراغ، حيث تم دراسة تأثير أشعة كاما بجرعة  $(0.5 \mu\text{Ci})$  ومن خلال دراسة الخصائص التركيبية والبصرية حيث أظهرت نتائج حيود الأشعة السينية أن الأغشية كانت متبلورة ذات تركيب سداسي، ووجد أن فجوة الطاقة للانتقال المباشر كانت قيمتهما (1.7eV).

درست الباحثة (أزهار حسن و اخرون، 2013) [34] أغشية رقيقة من اوكسيد الكاديوم على قواعد زجاجية بتقنية التحلل الكيميائي الحراري وتمت دراسة الخصائص التركيبية والبصرية والكهربائية لهذه الأغشية، وبينت نتائج حيود الاشعة السينية المجهر الالكتروني الماسح ومجهر القوة الذرية ومطياف الاشعة المرئية وفوق البنفسجية، حيث تبين بأن الغشاء يمتلك حبيبات كروية ذات حجم حبيبي (460nm) وفجوة طاقة (2.49 eV) فبالإضافة إلى ذلك فإن معدل مربع الجذر (RMS) تساوي (58.7nm).

درست (Seham H. S. Ajar, et al., 2015) [35] أغشية رقيقة من اوكسيد الكاديوم على قواعد زجاجية بتقنية التحلل الكيميائي الحراري. ومن ثم دراسة تأثير التشعيع على الخصائص التركيبية والبصرية حيث اظهرت نتائج حيود الاشعة السينية أن الأغشية المحضرة كانت متعددة التبلور ومن النوع المكعب ووجد ان الحجم الحبيبي يقل بعد التشعيع بأشعة كاما، وبينت دراسة الخصائص والبصرية ان فجوة الطاقة بعد التشعيع تقل بزيادة زمن التشعيع، بينما ازداد كل من معامل الخمود ومعامل الانكسار والتوصيلية البصرية بزيادة زمن التشعيع.

حضر الباحث (وطبان خميس، 2015) [36] أغشية اوكسيد الكاديوم المشوب وغير المشوب بالألمنيوم ( $Cd_{1-x}Al_xO$ ) بطريقتين هما تقنية التحلل الكيميائي الحراري و الترسيب بالحمام الكيميائي على قواعد زجاجية وبدرجة حرارة (673K) وبدرجة حرارة الغرفة على التوالي وبنسب تشويب حجمية (3,5,7 and 9%) حيث اظهرت نتائج حيود الاشعة السينية ان الأغشية ( $CdO$ ) ذات تركيب متعدد التبلور ومن النوع المكعب وان الاتجاه السائد لكافة الأغشية المشوبة وغير المشوبة هو (111) وأن بزيادة التطعيم تؤدي الى نقصان في شدة القمم، ونلاحظ زيادة في معدل الحجم الحبيبي لكافة الأغشية المحضرة بتقنية التحلل الكيميائي الحراري اما بطريقة الترسيب بالحمام الكيميائي فإن معدل الحجم الحبيبي يزداد بسبب دخول أيونات الألمنيوم كأيونات استبدالية، وبينت فحوصات مجهر القوة الذرية (AFM) لكافة الأغشية بالطريقتين أن معدل خشونة السطح تقل بزيادة نسب التشويب، ومن خلال دراسة الخواص البصرية وجد ان فجوة الطاقة البصرية للانتقال المباشر المسموح تساوي (2.41eV) للأغشية غير المشوبة وتزداد بزيادة نسب التشويب حتى تصل الى (2.6 eV) عند النسبة (9%).

## (6-1) الهدف من البحث (Aim of the Work)

يهدف البحث الحالي إلى تحضير أغشية رقيقة من أوكسيد الكاديوم ( $CdO$ ) باستخدام تقنية التحلل الكيميائي الحراري والمرسبة على قواعد من الزجاج بدرجة حرارة (723K) ومن ثم دراسة الخواص التركيبية وتشمل قياسات (XRD) وقياسات مجهر القوة الذرية (AFM)،

وكذلك يهدف البحث الى دراسة الخواص البصرية وتشمل قياس النفاذية والامتصاصية للأغشية المحضرة وحساب كل من معامل الامتصاص وفجوة الطاقة البصرية وطاقة ذبول اورباخ وحساب الثوابت البصرية المتمثلة بمعامل الانكسار ومعامل الخمود وثابت العزل الكهربائي بجزئيه الحقيقي والخيالي والانعكاسية فضلاً عن التوصيلية البصرية وشععت كافة النماذج ومن ثم دراسة نفس الخواص انفة الذكر وذلك لمعرفة تأثير التشيع على الخواص التركيبية والبصرية.



الفصل الثاني  
الجزء النظري

***CHAPTER TWO***  
***Theoretical Part***

## (Introduction)

## (1-2) المقدمة

يتضمن هذا الفصل الجانب النظري لموضوع دراستنا الحالية متضمناً القوانين والمعادلات التي استخدمت في هذه الدراسة، و مقدمة عن اشباه الموصلات وما يتعلق بالتركيب البلوري الذي يرتبط بترتيب الذرات في المادة مع استعراض للخواص البصرية وكذلك حافة الامتصاص البصرية والخواص التركيبية واشعة كاما وتفاعلاتها.

## (2-2) فكرة عامة عن المواد الصلبة:

يمكن تصنيف المواد الصلبة إلى ثلاثة أصناف هي [37] :

## (Conductors)

## (1-2-2) المواد الموصلة

هي المواد التي تكون توصيلتها الكهربائية بحدود  $(10^{-3} - 10^8 \text{ ohm}^{-1} \text{ cm}^{-1})$  كالفضة والألمنيوم والنحاس ويمتلك الموصل الجيد في الدرجات الحرارية الاعتيادية مقاومة نوعية مقدارها  $(10^{-6} \text{ ohm.cm})$ .

## ( Insulators)

## (2-2-2) المواد العازلة

هي المواد التي تمتلك توصيلية كهربائية قليلة جداً او معدومة بسبب سعة فجوة الطاقة الممنوعة وتكون توصيلتها الكهربائية في حدود  $(10^{-18} - 10^{-8} \text{ ohm}^{-1} \text{ cm}^{-1})$  ويمتلك العازل الجيد مقاومة نوعية بحدود  $(10^{21} \text{ ohm.cm})$  مثل الزجاج والكوارتز والمطاط.

## (Semiconductors)

## (3-2-2) المواد شبه الموصلة

يصبح شبه الموصل عازلاً عند اقتراب درجة حرارته من الصفر المطلق إذ يتعذر تحفز الكترونات حرارياً، بينما شبه الموصل النقي يصبح موصلاً عند رفع درجة الحرارة إذ تحفز الكترونات حرارياً لعبور فجوة الطاقة الممنوعة [38] .

وبصورة عامة يمكن اجمال مميزات أشباه الموصلات بالنقاط الآتية [39،40]:

- 1- ذو النقاوة العالية جداً يظهر توصيلية ذاتية ويكون فيها مستوى فيرمي في منتصف فجوة الطاقة.
- 2- ذو مقاومة نوعية بين  $(10^3 - 10^8 \Omega \cdot \text{cm})$ .

- 3- تمتلك مقاومة ذات معامل حراري سالب، أي أن التوصيلية الكهربائية تعتمد على درجة الحرارة وهذا معاكس عما هو عليه في المعادن إذ تقل مقاومة شبه الموصل مع زيادة درجة الحرارة.
- 4- مقاومة شبه الموصل تتغير عند التعرض لضوء ذي طول موجي مؤثر لذلك تكون المواد شبه الموصلة حساسة للضوء.
- 5- تتأثر توصيليتها عند تسليط مجال مغناطيسي وكهربائي عليها.
- 6- تولد قدرة كهروحرارية عالية بالمقارنة مع تلك التي تنتج عن المعادن.
- 7- تمتلك توصيلية كهربائية موجبة من نوع (p)، فضلا عن توصيلية كهربائية سالبة من نوع (n).
- 8- الشوائب في بعض الأحيان تؤدي إلى تقليل المقاومة الكهربائية لشبه الموصل، وكذلك تعمل على تغيير نوع التوصيلية لشبه الموصل من مانح إلى قابل و بالعكس.

### (3-2) أشباه الموصلات البلورية (Crystalline Semiconductors)

يمكن تقسيم أشباه الموصلات البلورية إلى قسمين هما :

#### (1-3-2) أشباه موصلات أحادية التبلور

### (Single Crystalline Semiconductors)

تمتاز ذرات هذا النوع من أشباه الموصلات بتركيب دوري منتظم ذي المدى الطويل (Long Range Order) مكونة تشكيلة ثلاثية الأبعاد ولهذا فهي تمتلك نوعاً من التماثل (Symmetry) [41] ، ويمكن عدّ تركيبها ناتجاً عن تكرار نموذج هندسي يدعى بوحدة الخلية (Unit Cell) [42].

#### (2-3-2) أشباه الموصلات متعددة التبلور

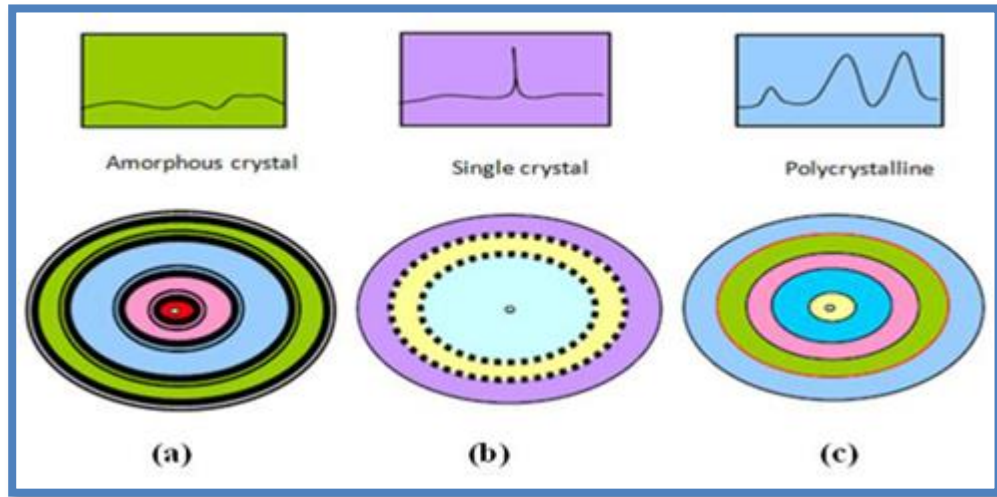
### (Polycrystalline Semiconductors)

وتتميز ذرات المادة متعددة البلورات بترتيب المدى الطويل وكل بلورة بدورها تحتوي على عدد كبير من وحدات الخلية المنتظمة تدعى بالحبيبات وينتهي بحدود الحبيبات [43]، وأن الحبيبة الواحدة تحتوي على آلاف من وحدات الخلايا [44]، أشباه الموصلات متعددة التبلور تكون أقل

استقرار ثرموديناميكيًا من أشباه الموصلات أحادية التبلور وذلك بسبب الطاقة الداخلية الحرة الدنيا تتحدد بطاقة حدود الحبيبات [45].

## (4-2) أشباه الموصلات العشوائية (Amorphous Semiconductor)

يمتاز تركيبها بالترتيب القصيرة المدى (Short-Range-Order) إذ يفقد تنظيمه (Amorphous) على مسافة تقدر بـ (2-3) من أنصاف الأقطار الذرية ونتيجة لعدم الانتظام في ترتيب ذراتها وانعدام مبدأ التكرار الدوري في الترتيب [37]. لوحظ أن الحالة العشوائية حالة غير مستقرة ثرموديناميكيًا بسبب عدم وجود تكسرات للبنية الداخلية للمادة، أي إنها سوف تتبلور عند فقدانها الطاقة الزائدة التي تمتلكها أو عند زوال أسباب تركيبها العشوائي، إذ أن ذرات المادة بفقدانها تلك الطاقة سوف تعود إلى حالة الاسترخاء التي عندها تكون الطاقة التي تمتلكها الذرات في قيمتها الصغرى وهذه الحالة تمثل الحالة البلورية للمادة، وهذا يعني يمكن تحويل المادة من الحالة العشوائية إلى الحالة البلورية [46]. ويمكن تمييز أشباه الموصلات البلورية العشوائية من دراسة انماط الحيود الناتجة عن تشتت الأشعة السينية من المواد، إذا كان نمط الحيود على شكل نقاط مضيئة حادة فهي مواد أحادية التبلور كما في الشكل (1-2)b و إذا كانت على شكل حلقات رفيعة ذات أضواء حادة متداخلة ومتحدة المركز فهي مواد متعددة التبلور كما في الشكل (1-2)c. وأما المواد العشوائية فستكون على شكل حلقات عريضة ضعيفة الأضواء ومتحدة المركز كما في الشكل (1-2) a وأن حدة اضائتها تخفت تدريجياً وتختفي سريعاً مع زيادة زاوية الحيود للمواد العشوائية [47].



الشكل (1-2): حيود الأشعة السينية (XRD)

للأغشية رقيقة (a) عشوائية (b) أحادية التبلور (c) متعددة التبلور [48].

## (5-2) أشباه الموصلات النقية

## Intrinsic Semiconductor

تدعى أشباه الموصلات النقية والخالية من الشوائب بأشباه الموصلات الذاتية (Intrinsic) [49]. وأن هذه المواد تمتلك نوعين من حزم الطاقة (Energy Band) تبعا لنظريه الحزم في المواد الصلبة أحدهما تعرف حزمة التكافؤ (Valence Band) وهي عادة مشغولة كلياً بالإلكترونات و النوع الآخر يعرف حزمة التوصيل (Conduction Band) الفارغة كلياً من الإلكترونات عند درجة الصفر المطلق (0K) تنفصل حزمة التكافؤ عن حزمة التوصيل بواسطة فجوة صغيرة نسبياً تدعى فجوة الطاقة (Energy-Gap)، تتصرف أشباه الموصلات كمواد عازلة عند درجات الحرارة الواطئة (0K) وذلك بسبب صعوبة انتقال الإلكترونات من حزمة التكافؤ إلى حزمة التوصيل دون تجاوز هذه الفجوة ( $E_g$ )، لذا ترفع درجة حرارة شبه المادة الموصلة إلى درجة أعلى بحيث تسبب نقل عدد كبير من الإلكترونات من حزمة التكافؤ إلى حزمة التوصيل بعد اكتساب طاقة كافية ( $h\nu$ ) تكون مساوية لطاقة الفجوة أو أكبر منها إن ( $h\nu \geq E_g$ ) والإلكترونات المنقلة تبدأ بملئ حزمة التوصيل تدريجياً وتكون جاهزة للتوصيل عند تسليط مجال كهربائي خارجي، وبذلك تكون حزمة التكافؤ احتوت على فجوات (Holes) نتيجة مغادرة الإلكترونات منها، وبذلك يكون شبه الموصل الذاتي حاوياً على العدد المتساوي نفسه من حاملات الشحن السالبة (الإلكترونات) والموجبة (الفجوات) [34]. يقع مستوى الطاقة (فيرمي) في منتصف فجوة الطاقة الممنوعة عند درجة حرارة الصفر المطلق وكما في المعادلة الآتية [50]:

$$E_F = \frac{E_c + E_v}{2} \quad \text{.....(1-2)}$$

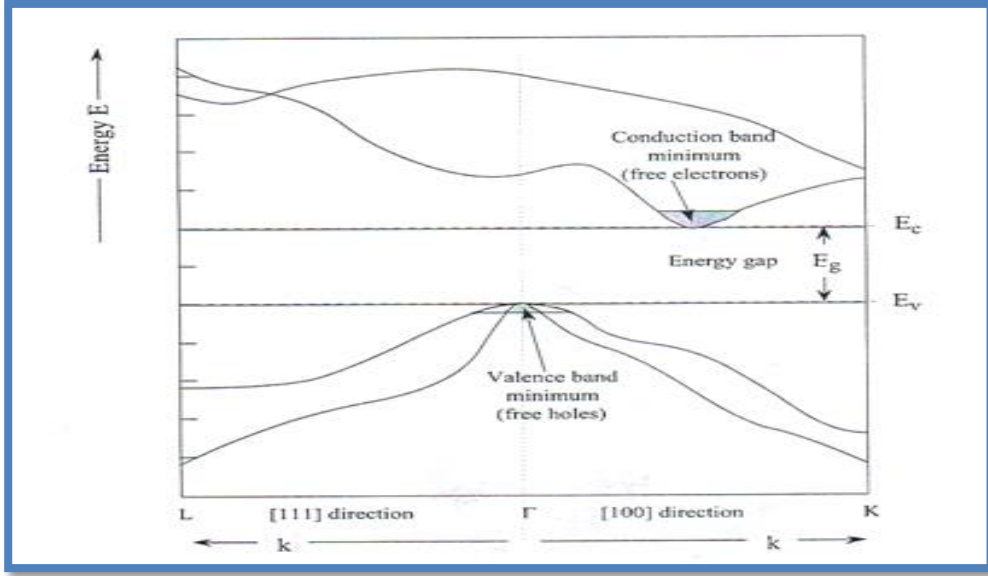
إذ إن:-

$E_F$ : مستوى فيرمي

$E_c$ : مستوى طاقة حزمة التوصيل

$E_v$ : مستوى طاقة حزمة التكافؤ

الشكل (2-2) يوضح التركيب العام لحزم التكافؤ والتوصيل حيث تسمى الحزم العليا بحزم التوصيل (Conduction band) والحزم السفلى بحزم التكافؤ (Valance band) و الفرق بالطاقة بين أوطاً نقطة في حزمة التوصيل وأعلى نقطة في حزمة التكافؤ تدعى فجوة الطاقة التي تعتبر أهم مؤثر في فيزياء شبه الموصل [51].



شكل (2-2): التركيب العام لحزم التكافؤ والتوصيل [51].

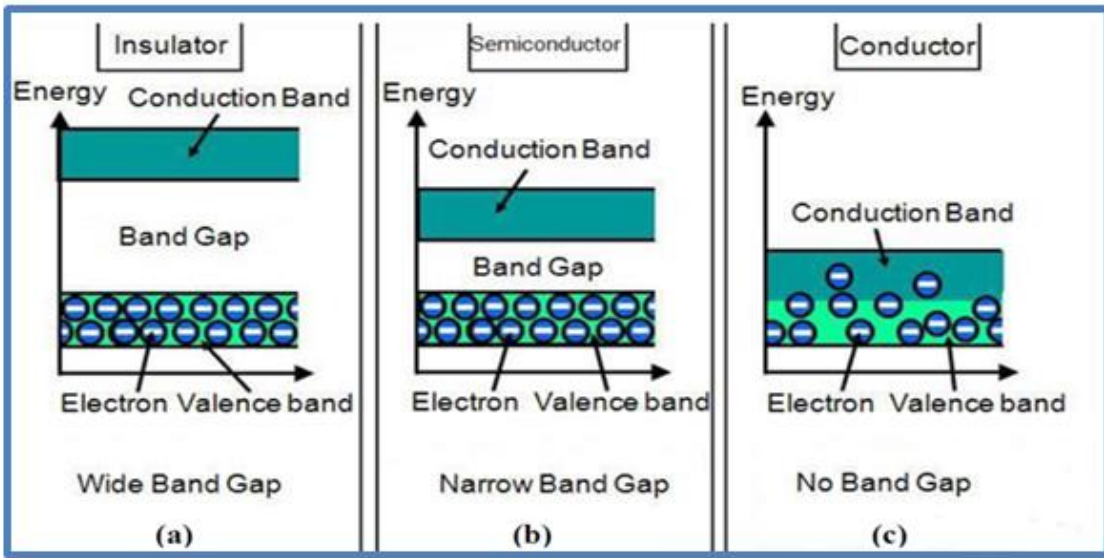
## (6-2) تركيب حزم الطاقة في أشباه الموصلات البلورية:

### (Energy Band Construction in Crystalline Semiconductors)

الخواص البصرية والكهربائية لأي مادة صلبة تتحدد في ضوء تركيب حزم الطاقة لها ومدى انشغالها بالإلكترونات [53,52]، تترتب الإلكترونات في البلورات ضمن انطقة (حزم) تسمى حزم الطاقة (Energy Bands) وتكون منفصلة بعضها عن بعضها الآخر بمناطق طاقة ممنوعة تمنع الإلكترونات من التواجد أو احتلالها كما في الشكل (4-2) [54]، تمتلك البلورة حزمة تتكون من عدد كبير من مستويات الطاقة المجاورة بعضها مع بعض، و تظهر حزمة الطاقة كأنها مستمرة فيما إذا كان عدد هذه المستويات يساوي عدد الذرات في البلورة [39].

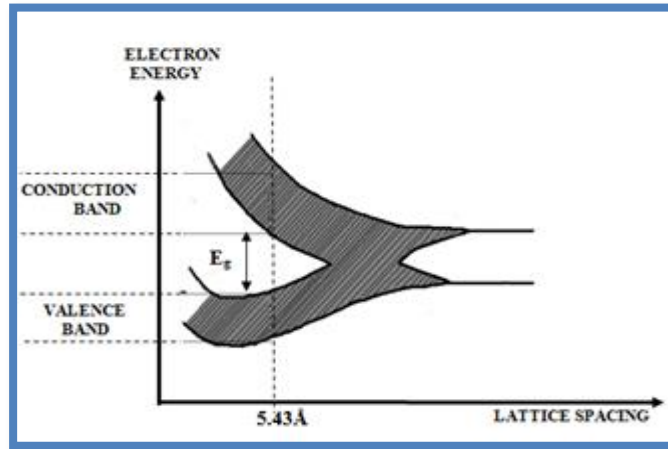
تنشطر هذه الحزمة مرة أخرى إلى نوعين من الحزم احدهما تكون فارغة من الإلكترونات تقريباً تعرف بحزمة التوصيل و الأخرى تكون ممتلئة بالإلكترونات تقريباً وهذه ما تسمى بحزمة التكافؤ ويفصل بين هاتين الحزمتين مكان خال تقريباً من المستويات ولا تستقر فيها الإلكترونات إنما تتواجد فيها لفترة زمنية قصيرة جداً يسمى بفجوة الطاقة الممنوعة (Forbidden Energy Gap) وهذه الفجوة تحدد نوع المادة الصلبة [55]، ويبين الشكل (3-2) مخطط لحزم الطاقة لثلاثة أصناف من المواد الصلبة عازلة وشبه موصلة وموصلة، ففي العوازل كثاني أكسيد السليكون ( $\text{SiO}_2$ ) مثلاً تكون فجوة الطاقة كبيرة وتكون جميع مستويات الطاقة في حزمة التوصيل شاغرة ولذلك لا يمكن للطاقة الحرارية ولا المجال الكهربائي أن يرفعا الإلكترونات من حزمة التكافؤ إلى حزمة

التوصيل كما في الشكل (3-2a)، وفي المواد الموصلة كالمعادن مثلاً تكون فيها حزمة التوصيل إما مشغولة جزئياً بالإلكترونات أو أن تكون متداخلة مع حزمة التكافؤ بحيث تختفي فجوة الطاقة كما في الشكل (3-2c)، أما المواد شبه الموصلة فالأواصر الموجودة بين ذراتها تكون متينة بعض الشيء وبذلك فإن الطاقة الحرارية تكسر بعض هذه الأواصر وعندها يتحرر الإلكترون تاركاً ثقباً (Hole) طليقاً كما في الشكل (3-2b) ومقدار فجوة الطاقة في هذه المواد أقل مما هي عليه في العوازل لذلك يسهل على الإلكترون الانتقال إلى حزمة التوصيل عند وجود الطاقة اللازمة لذلك [54]. إذ أن المواد الصلبة تتحدد بتركيب حزم طاقتها ومدى انشغالها بالإلكترونات [53].



الشكل (3-2): مخطط حزم الطاقة في المواد [43]

(a) عازل . (b) شبه موصل . (c) موصل.



الشكل (4-2): تكوين حزمة الطاقة في اشباه الموصلات البلورية [54].

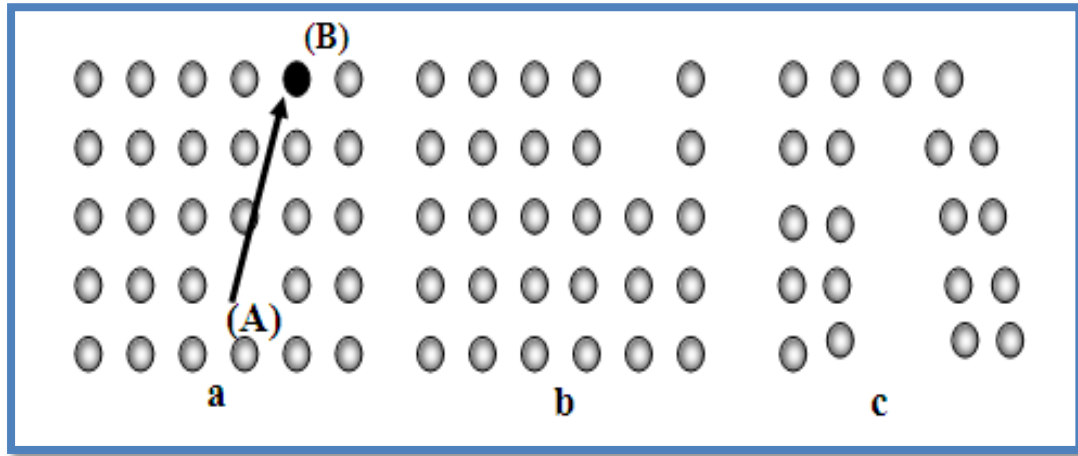
## (7-2) العيوب في المواد البلورية (Defects in Crystalline Materials)

لا توجد في الحقيقة بلورة خالية من العيوب (البلورة المثالية) تنتظم ذراتها في كل الاتجاهات من دون ظهور أي خلل في تسلسلها، لذلك يعد أي اختلال أو انحراف في بلورة ما عن شبكتها الدورية المثالية أو تركيبها المثالي عيباً أو خللاً (Defect or Imperfection) لتلك البلورة، ولذلك تدل كلمة عيب أو خلل في بلورة ما على عدم انتظام (Irregularity) في التركيب البلوري [56]. وهذه العيوب تتكون في أثناء عملية الإنماء البلوري، ويعد تخليص البلورات كلياً من الشوائب والعيوب مستحيلاً، لكن ممكن تقليص العيوب باستعمال طرق فعالة في التنقية وإنماء البلورات [57]، وفي بعض الحالات يكون مرغوباً بعيوب البلورة فكما هو الحال عند التطعيم بشوائب (Impurities) أو ذرات غريبة، قد تكون تلك الذرات الغريبة مانحة أي واهبة الإلكترون (Donor) أو تكون متقبلة الإلكترون (Acceptor)، وكلتا الحالتين تعدان ضروريتين بالنسبة لعمل بعض النبائط الإلكترونية كالترانزستورات والدايودات وغير ذلك [56، 58].

بشكل عام يمكن إجمال أهم العيوب البلورية بالآتي [59]:

- 1- غياب ذرة من موقعها، وبذلك تترك وراءها مكاناً شاغراً في البلورة، الشكل (5-2a) عند النقطة (A). يدعى هذا النوع من العيوب البلورية بعيوب الفراغات وهو من العيوب النقطية.
- 2- احتلال إحدى الذرات لموقع غير مخصص لها بين الذرات، الشكل (5-2a) عند النقطة (B). وهذا النوع من العيوب يعرف بعيب فرنكل وهو من العيوب البينية ويعد أحد أنواع العيوب النقطية.
- 3- من الممكن أيضاً غياب سلسلة طويلة من الذرات كما في الشكل (5-2b) وفي هذه الحالة فإن الذرات تعيد ترتيب نفسها بالأسلوب الذي يقلل تشويه البلورة حيث تزحف الذرات لسد الفجوة المتولدة كما في الشكل (5-2c)، والذي فيه تبدو الذرات عند حافتي البلورة وكأنها قد زحفت عن مكانها الأصلي. وإن هذا النوع يدعى بعيب الانخلاعات وهو أحد أنواع العيوب الخطية.
- 4- وجود ذرات شائبة في البلورة وهذا النوع من العيوب يدعى بعيوب الذرات الإضافية وهو أحد أنواع العيوب النقطية.





الشكل (5-2): بعض أنواع العيوب البلورية [60].

## (8-2) الخصائص التركيبية

## (Structural Properties)

### (1-8-2) حيود الأشعة السينية

### (X-Ray Diffraction) (XRD)

تقنية حيود الأشعة السينية (X-Ray) تعد مصدراً مهماً للتعرف على طبيعة التركيب البلوري والأطوار البلورية الرئيسية والاتجاه السائد للأغشية المحضرة عند ظروف معينة لمادة ما ودراسة الترتيب الذري لها [61]. ويفضل استخدام الأشعة السينية في معظم تجارب الحيود البلوري وذلك لأن الأشعة السينية هي موجات كهرومغناطيسية ذات أطوال موجية محددة وتقع بين الأشعة فوق البنفسجية وأشعة كاما، إذ أن أطوالها الموجية تتراوح بين  $0.1-10 \text{ \AA}$  وبشكل عام فإن الحيود يعتمد على التركيب البلوري والطول الموجي للأشعة المستخدمة أي أن الطول الموجي يجب أن يكون مساوياً أو مقارباً لثابت الشبكة [61]. وقد تمكن العالم الإنكليزي (W. L. Bragg) من استنتاج قانونه المبني على أساس أن الحيود يحصل في الأشعة السينية بشرط أن يكون فرق المسار للأشعة الساقطة والمنعكسة مساوياً لطول موجة واحدة أو عدد كامل ( $n\lambda$ ) من أطوال الموجات، كما في الشكل (6a-2)، بالمعادلة الآتية [62]:

$$n\lambda = 2d_{hkl} \sin \theta_B \quad (2-2) \dots\dots\dots$$

إذ أن:  $n$ : مرتبة الحيود

$\lambda$ : الطول الموجي للأشعة السينية الساقطة

$d_{hkl}$ : المسافة البينية بين مستويين متتاليين

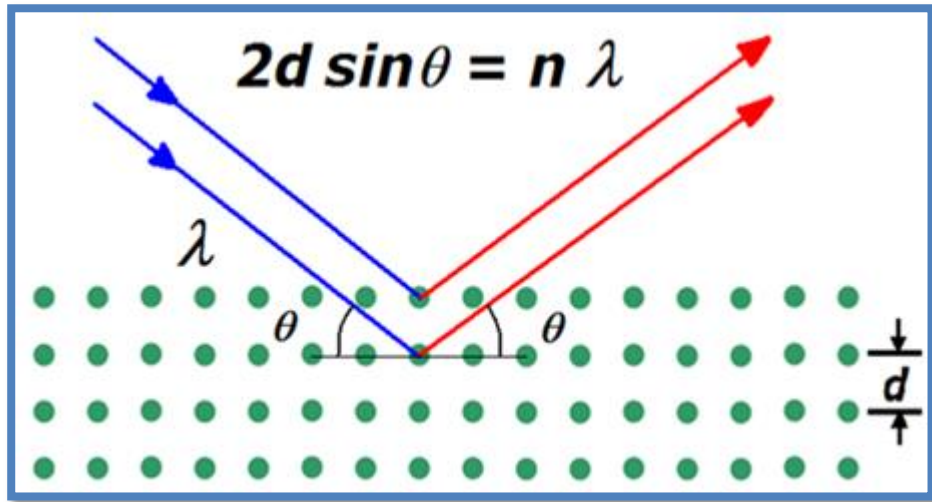
$\theta_B$ : زاوية براك (Bragg's Law)

أن شرط الانعكاس الأساسي لحدوث انعكاس براك (Bragg's Reflections) هو تحقيق المتباينة  $(\lambda \leq 2d_{hkl})$ . ويعد استخدام الأشعة السينية لدراسة البنية البلورية من أسهل الطرق، للحصول على نمط حيود الأشعة السينية (XRD) الذي يحدث عند تحقيق قانون براك.

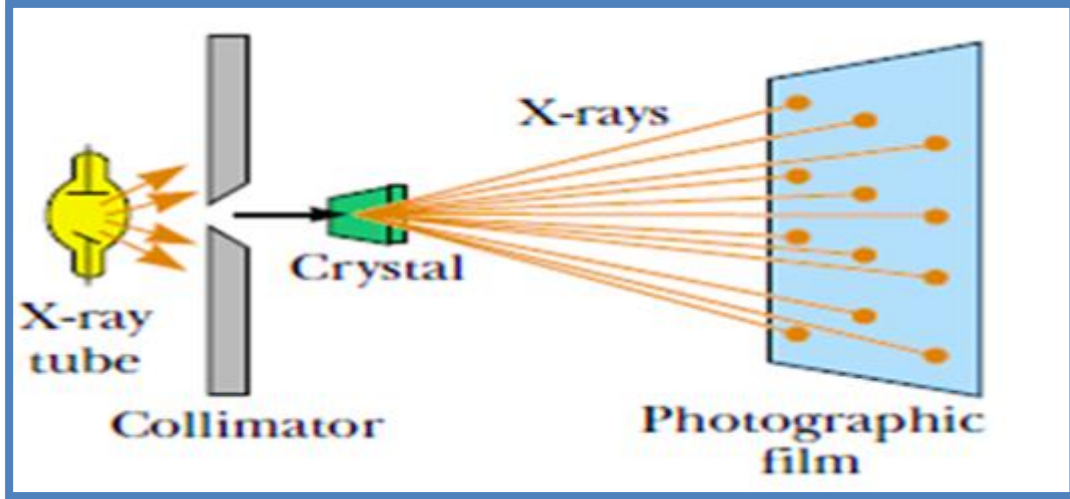
تم تصميم بعض الطرائق التجريبية لدراسة أنماط حيود الأشعة السينية (XRD) منها:

- طريقة لاوي (Laue Method)
- طريقة تدوير البلورة (Rotating- Crystal Method)
- طريقة تذبذب البلورة (Oscillating- Crystal Method)
- طريقة المسحوق (Powder Method)

وجميع هذه الطرائق مبنية على أساس تغير  $(\lambda)$  بشكل مستمر أو تغير  $(\theta)$  باستمرار في أثناء التجربة وكما موضح في الشكل (6-2) [42].

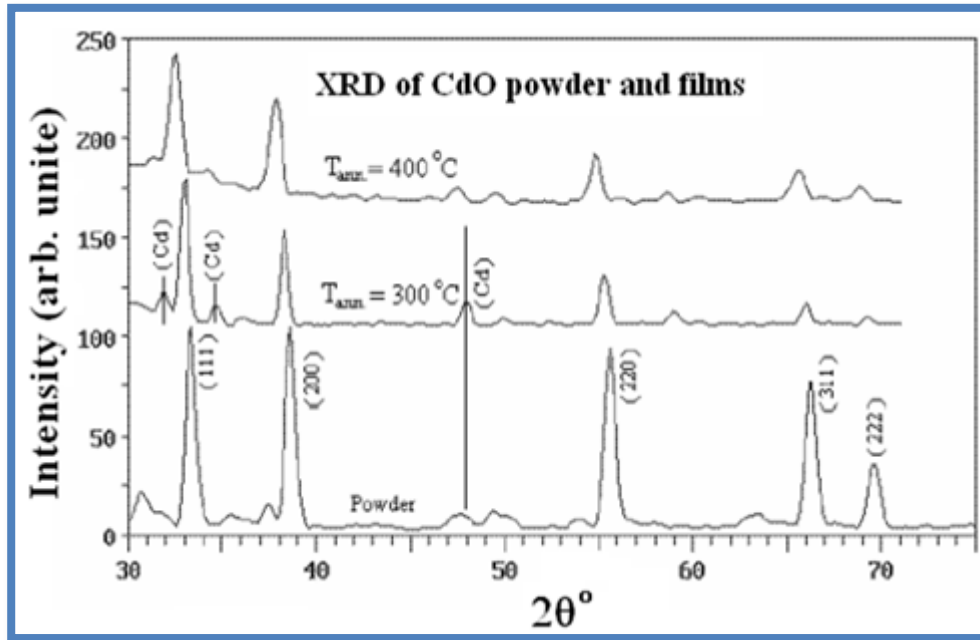


الشكل (6-2): المستويات البلورية وقانون براك [42].



الشكل (2-7): التشخيص بالأشعة السينية [42].

حيث وضح الباحثان (Dakhel and Henari) عام (2003) في دراسة نمط حيود الأشعة السينية لمسحوق أكسيد الكاديوم CdO وأغشية الرقيقة والملدنة عند درجة حرارة (673K) و (573K) إن هناك انحرافاً صغيراً في قمم (XRD) لأغشية (CdO) بالنسبة إلى قمم مسحوق (CdO) وكما مبيته في الشكل (2-8) يعزى هذا الانحراف إلى إجهاد ميكانيكي دقيق ناتج عن عدة أسباب مثل الشوائب، العيوب والفراغات.



الشكل (2-8): نمط حيود الأشعة السينية لمسحوق وأغشية أكسيد الكاديوم CdO [23].

## (2-8-2) المعلومات التركيبية (Structure Parameters)

### (1-2-8-2) ثوابت الشبكة (Lattice Constants )

في حالة التركيب المكعب يتم حساب ثابت الشبكة ( $a_0$ ) بموجب العلاقة الآتية [63]:

$$d_{hkl} = a_0 / [h^2 + k^2 + l^2]^{1/2} \quad \dots\dots\dots(3-2)$$

### (2-2-8-2) معدل حجم البلوريات ( $D_{av}$ ) (Average Crystallite Size)

يمكن حساب معدل حجم البلوريات أو (معدل الحجم البلوري) باستخدام علاقة شرر (Scherrer formula) [64]:

$$D_{av} = K\lambda / \beta \cos\theta_B \quad \dots\dots\dots(4-2)$$

إذ إن:-

$\beta$ : عرض المنحني عند منتصف القمة (Full Width at Half Maximum) (FWHM) يقاس بالوحدات نصف القطرية.

K: ثابت = 0.94

$\lambda$ : الطول الموجي للأشعة السينية الساقطة على الهدف ويساوي 1.5406 Å.

### (3-2-8-2) عامل التشكيل ( $T_c$ ) (Texture Coefficient)

مصطلح عامل التشكيل يستخدم لوصف الاتجاه السائد للأغشية الرقيقة [65]، فإذا كانت قيمته أكبر من واحد أو أكثر ( $T_c > 1$ ) تؤكد أن النمو البلوري للمستويات المفضلة (الأغلب) تكون ضمن هذا الاتجاه، إما الأقل من واحد ( $T_c < 1$ ) فهي متعددة التبلور ولكن باتجاهات غير موحدة [66] ويمكن حساب عامل التشكيل وفق العلاقة الآتية [64]:

$$T_c(h, k, l) = \frac{I(h, k, l) / I_o(h, k, l)}{N_r^{-1} \sum I(h, k, l) / I_o(h, k, l)} \quad \dots\dots\dots(5-2)$$

إذ إن:-

$I(hkl)$ : الشدة النسبية المقاسة للمستوي ( $hkl$ )

$I_0(hkl)$ : الشدة القياسية للمستوي  $(hkl)$  المأخوذ من بطاقة (JCPDS)

$N$ : عدد القمم الظاهرة في حيود الأشعة السينية (XRD)

## (4-2-8-2) كثافة الانخلاعات ( $\delta$ ) وعدد البلوريات لوحدة المساحة ( $N_0$ )

### (Dislocation Density and Number of Crystallites per unit area)

تمثل كثافة الانخلاعات عدد خطوط الانخلاعات التي تقطع وحدة المساحة في البلورة [67]، وهي تمثل النسبة بين الطول الكلي لخطوط الانخلاعات جميعها وحجم البلورة وبمعرفة حجم الحبيبات يمكن حساب كثافة الانخلاعات الناتجة عن حجم الحبيبات من العلاقة الآتية [68]:

$$\delta = 1/D_{av}^2 \quad \dots\dots\dots (6-2)$$

أما عدد البلوريات ( $N_0$ ) لوحدة المساحة فيتم حسابه وفق العلاقة الآتية [68]:

$$N_0 = t / D_{av}^3 \quad \dots\dots\dots (7-2)$$

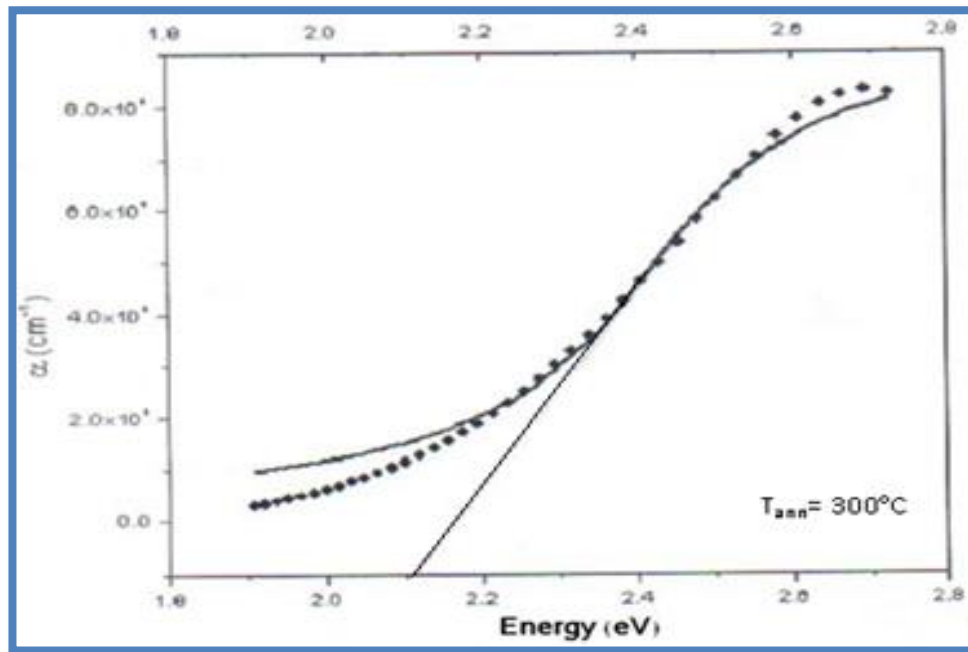
حيث  $t$ : سمك الغشاء.

## (9-2) الخصائص البصرية (Optical Properties)

إن دراسة الخصائص البصرية لأشباه الموصلات مهمة جداً لتطبيقاتها في النبائط الإلكترونية [69]، حيث أنها تزودنا بالعديد من المعلومات عن نوعية الإنتقالات الإلكترونية التي تحدث في المادة وعن تركيب حزم الطاقة وكذلك تصف الخواص المميزة التي تحدد تفاعل الضوء مع المادة [70].

## (1-9-2) حافة الامتصاص الأساسية (Fundamental Absorption Edge)

إن حافة الامتصاص الأساسية تمثل الزيادة السريعة بمعدل الامتصاص عندما تكون طاقة الاشعاع الممتصة مساوية تقريباً لفجوة الطاقة كما مبين في الشكل (9-2)، إذ تمثل حافة الامتصاص الأساسية أقل فرق في الطاقة بين أعلى نقطة في حزمة التكافؤ وأوطأ نقطة في حزمة التوصيل، أما في أشباه الموصلات أحادية التبلور تكون حادة (Sharp) بينما تكون أقل حدة في أشباه الموصلات المتعددة التبلور [69، 71].



الشكل (9-2): حافة الامتصاص الأساسية لمادة CdO [23].

## (Absorption Coefficient) معامل الامتصاص (2-9-2)

يمكن أن يعرف معامل الامتصاص على أنه نسبة التناقص في فيض طاقة الاشعاع الساقط بالنسبة لوحدة المسافة باتجاه انتشار الموجة داخل الوسط، وان معامل الامتصاص ( $\alpha$ ) يمكن وصفه بعلاقة (Lambert) الآتية: [53،70].

$$I_t = I_0 e^{-\alpha t} \quad \dots\dots\dots (8-2)$$

إذ إن:-

$I_t$ : شدة الضوء النافذ

$I_0$ : شدة الضوء الساقط

$t$ : (السُمْك) المسافة التي يقطعها الضوء

$(\alpha)$ : معامل الامتصاص ويقاس بوحدات  $(\text{cm}^{-1})$

وبحل المعادلة (8-2) نحصل على:

$$\alpha t = 2.303 \text{ Log}_{10}(I_0 / I_t) \quad \dots\dots\dots (9-2)$$

حيث يمثل المقدار  $\text{Log}_{10}(I_0 / I_t)$  امتصاصية (A) الغشاء الرقيق. وأن شدة الأشعة الساقطة تتناقص بشكل أسي ( $e^{-\alpha t}$ ) خلال المادة، ومعامل الامتصاص يعتمد على خواص شبه الموصل من حيث نوع الانتقالات الإلكترونية وفجوة الطاقة له وعلى طاقة الفوتون الساقط ( $h\nu$ ) [50]، تساعد معرفة قيمة معامل الامتصاص على طبيعة الانتقالات الإلكترونية فإذا كانت قيمة ( $\alpha$ ) عالية أي إن ( $\alpha > 10^4 \text{ cm}^{-1}$ ) فذلك يعني احتمالية حدوث انتقال إلكتروني مباشر، في حين تدل قيمة ( $\alpha$ ) القليلة ( $\alpha < 10^4 \text{ cm}^{-1}$ ) على احتمالية حدوث انتقال إلكتروني غير مباشر، ويمكن حساب معامل الامتصاص من العلاقة الآتية [72]:

$$\alpha = 2.303 A / t \quad \dots\dots\dots (10-2)$$

### (3-9-2) الانتقالات الإلكترونية (Electronic Transitions)

تقسم الانتقالات الإلكترونية في أشباه الموصلات الى نوعين: الانتقالات المباشرة و الانتقالات غير المباشرة اعتمادا على موقع أعلى نقطة في حزمة التكافؤ وأوطأ نقطة في قعر حزمة التوصيل [53].

### (1-3-9-2) الانتقالات المباشرة (Direct Transitions)

يحدث الانتقال المباشر عندما ينتقل الإلكترون من قمة حزمة التكافؤ قعر حزمة التوصيل عند النقطة نفسها في فضاء متجه الموجة ( $k$ ) أي إن ( $\Delta k = 0$ ) والانتقال يكون عمودياً للإلكترون إذ يتحقق قانونا حفظ الطاقة والزخم [73،40]، وفي هذه الحالة فإن الامتصاص سوف يظهر عند ( $h\nu = E_g^{\text{opt}}$ ) وهذا النوع يحدث دون تغير ملحوظ في الزخم، وهناك نوعان من الانتقالات المباشرة أحدهما (الانتقال المباشر المسموح) (Direct Allowed Transition) يحدث هذا الانتقال بين أعلى وأوطأ نقطة لحزمتي التكافؤ والتوصيل على التوالي، والنوع الآخر (الانتقال المباشر الممنوع) (Direct Forbidden Transition) يحدث هذا الانتقال بين النقاط المجاورة لأعلى وأوطأ نقطة لحزمتي التكافؤ والتوصيل على التوالي ويمكن حساب معامل الامتصاص لهذا النوع من الانتقالات من العلاقة الآتية (Relationship Taus) [74،69]:

$$\alpha h\nu = B (h\nu - E_g^{\text{opt}})^r \quad \dots\dots\dots (11-2)$$

إذ إن:

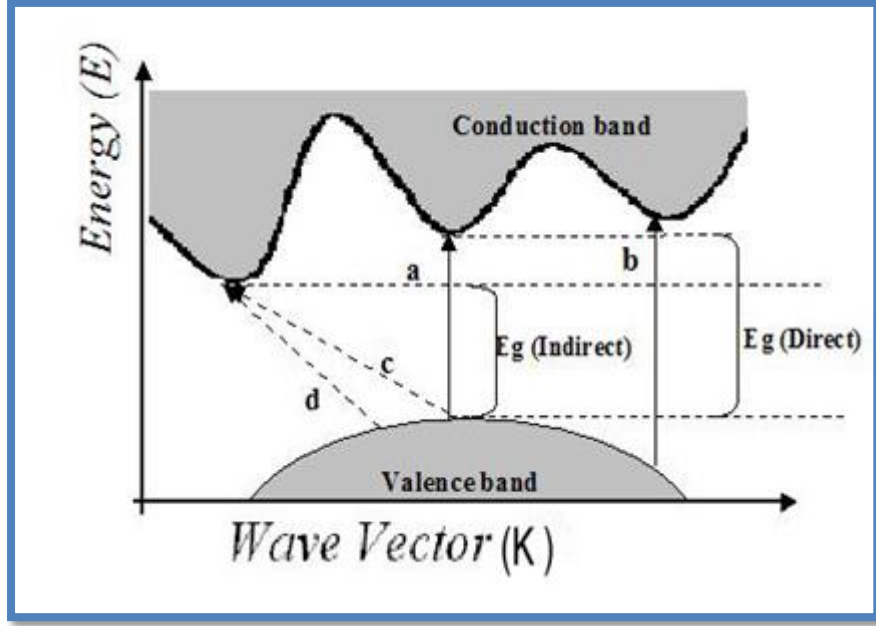
r: معامل أسي يحدد ويعتمد على نوع الانتقال

B: ثابت يعتمد على طبيعة المادة

$E_g^{opt}$ : فجوة الطاقة البصرية بوحدات (eV)

$h\nu$ : طاقة الفوتون الساقط بوحدات (eV)

يتضح من المعادلة (11-2) ان قيمة  $r$  تحدد نوع الانتقال، فإذا كانت ( $r=1/2$ ) يكون الانتقال مباشراً مسموحاً، أما إذا كان ( $r=3/2$ ) فإن الانتقال يكون مباشر ممنوع [68] وكما في الشكل (10-2):



شكل (10-2): أنواع الانتقالات الإلكترونية [68].

(a) انتقال مباشر مسموح (b) انتقال مباشر ممنوع

(c) انتقال غير مباشر مسموح (d) انتقال غير مباشر ممنوع

### (2-3-9-2) الانتقالات غير المباشرة (Indirect Transitions)

يقصد بها الانتقالات التي تحدث عند عدم تطابق طاقتي قعر حزمة التوصيل وقمة حزمة التكافؤ في مناطق مختلفة لفضاء متجه الموجة ( $k$ )، ويكون الانتقال غير عمودي وبذلك فإن قيمة متجه الموجة للإلكترون تكون غير متساوية قبل الانتقال وبعده ( $\Delta k \neq 0$ )، إن هذا النوع من الانتقال يصاحبه تغيير في زخم البلورة بسبب تغير زخم الإلكترون المنتقل، وهذا النوع من الانتقالات يحدث بمساعدة الفونون من أجل حفظ الزخم (Conservation of Momentum) الناتج عن تغير متجه الموجة (Wave Vector) للإلكترون، وهناك نوعان من هذه الانتقالات فعندما تكون الانتقالات بين أعلى نقطة في حزمة التكافؤ وأوطأ نقطة في حزمة التوصيل فإنه يسمى بـ (الانتقال غير المباشر المسموح)، أما إذا كان الانتقال بين نقاط مجاورة لأعلى وأوطأ



نقطة في حزمة التكافؤ وحزمة التوصيل على التوالي فإنه يسمى بـ(الانتقال غير المباشر الممنوع) [73]:

$$\alpha h\nu = B (h\nu - E'_g{}^{\text{opt}} \pm E_{\text{ph}})^r \quad \dots\dots\dots (12-2)$$

إذ إن:

(r=2): في الانتقالات غير المباشرة المسموحة، (r=3): في الانتقالات غير المباشرة الممنوعة  
كما في الشكل (10-2)

B : ثابت يعتمد على نوع المادة

$E'_g{}^{\text{opt}}$ : فجوة الطاقة البصرية للانتقال غير المباشر المسموح بوحدات (eV)

$E_{\text{ph}}$ : طاقة الفونون المساعد بوحدات (eV)

الإشارة (-): تعني امتصاص فونون

الإشارة (+): تعني انبعاث فونون

## (Optical Constants)

## (4-9-2) الثوابت البصرية

## (Absorption)

## (1-4-9-2) الامتصاصية (A)

وهي النسبة بين شدة الأشعاع الممتص ( $I_A$ ) إلى شدة الأشعاع الساقط على الغشاء ( $I_0$ ) [75]  
ويعبر عنها بالمعادلة الآتية:

$$A = I_A / I_0 \quad \dots\dots\dots (13-2)$$

وتتمثل علاقة النفاذية مع الامتصاصية بالعلاقة الآتية [76]:

$$A = \log_{10} (1/T) \quad \dots\dots\dots (14-2)$$

$$T = e^{-2.303A} \quad \dots\dots\dots (15-2)$$

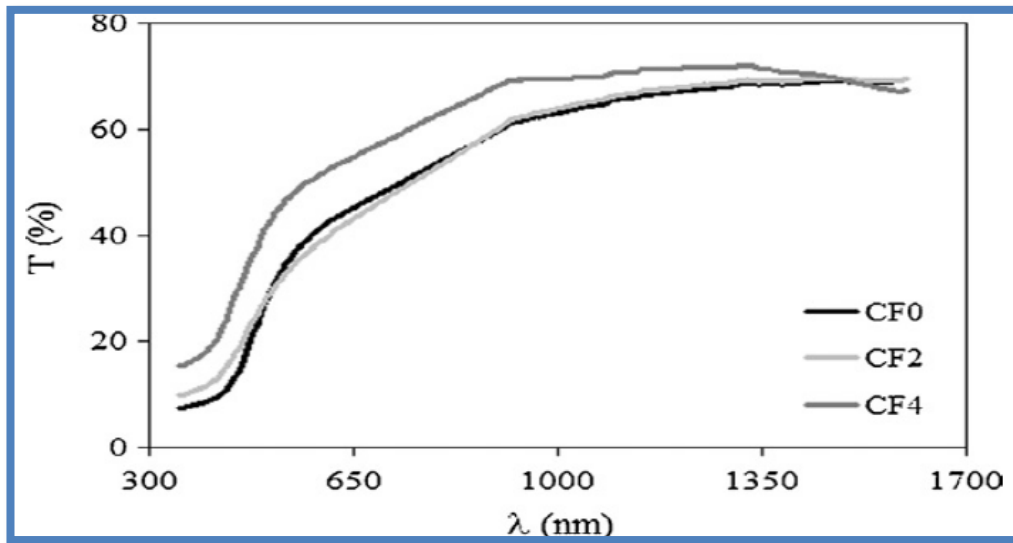
## (Transmittance)

## (2-4-9-2) النفاذية (T)

وهي النسبة بين شدة الأشعاع النافذ من الغشاء ( $I_t$ ) إلى شدة الأشعاع الساقط ( $I_0$ ) على الغشاء  
وتحسب من المعادلة الآتية [75]:

$$T = I_t / I_0 \quad \dots\dots\dots (16-2)$$

الشكل (11-2) يوضح تغير النفاذية البصرية مع الطول الموجي لأغشية CdO المطعمة بالفلور ولنسب تطعيم مختلفة [77].



شكل (11-2): النفاذية البصرية لأغشية CdO المطعمة بالفلور [77]

### (3-4-9-2) الانعكاسية (R) (Reflectance)

إن الانعكاسية تعرف على أنها النسبة بين شدة الإشعاع المنعكس أثناء سقوط حزمة ضوئية ذو طول موجي ( $\lambda$ ) معين على سطح ما إلى شدة الإشعاع الساقط، وتحسب من العلاقة الآتية [53]:

$$R = \frac{(n_o - 1)^2 + k_o^2}{(n_o + 1)^2 + k_o^2} \quad \dots\dots\dots (17-2)$$

اذ إن:

$n_o$ : معامل الانكسار

$k_o$ : معامل الخمود

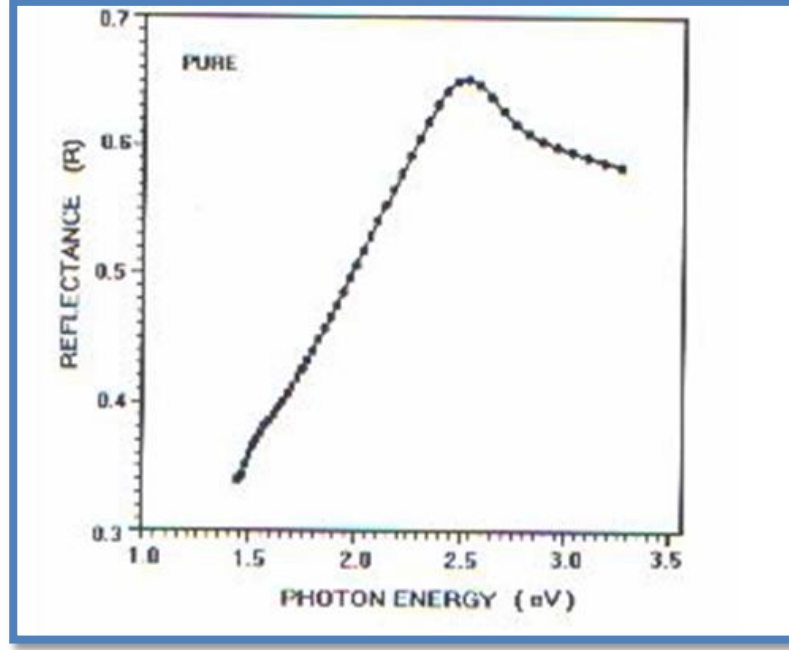
والعلاقة التي تربط الانعكاسية والنفاذية والامتصاصية حسب قانون حفظ الطاقة من خلال المعادلة الآتية [67]:

$$A + T + R = 1 \quad \dots\dots\dots (18-2)$$

وتتوضح علاقة الانعكاسية بالنفاذية من خلال المعادلة الآتية [54]:

$$T = (1-R)^2 e^{-\alpha t} \quad \dots\dots\dots (19-2)$$

الشكل (12-2) يبين تغير الانعكاسية (R) كدالة لطاقة الفوتون لغشاء CdO المحضر بتقنية التحلل الكيميائي الحراري [78].



شكل (12-2): تغير الانعكاسية (R) كدالة لطاقة الفوتون لغشاء CdO [78].

#### (Refractive Index) (4-4-9-2) معامل الانكسار ( $n_o$ )

يُعرف معامل الانكسار على أنه النسبة بين سرعة الضوء في الفراغ إلى سرعته في الوسط ويمثل الجزء الحقيقي من معامل الانكسار المعقد (N) [79]، ويعبر عن معامل الانكسار بالعلاقة الآتية [8]:

$$n_o = \left[ \frac{(1+R)^2}{(1-R)^2} - (k_o^2 - 1) \right]^{1/2} + \frac{(1+R)}{(1-R)} \quad \dots\dots\dots (20-2)$$

ويعبر عن معامل الانكسار المعقد بالعلاقة الآتية :

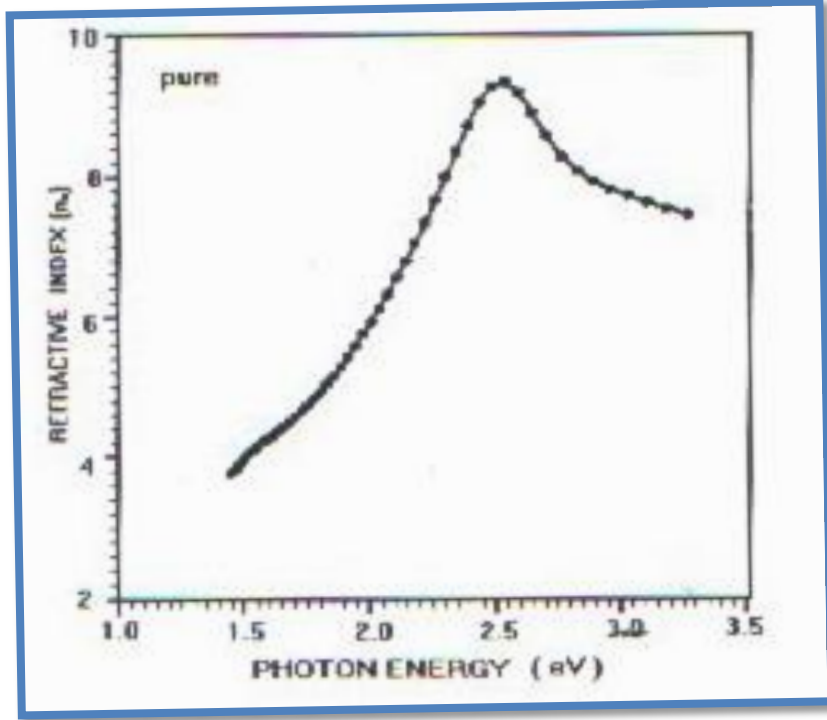
$$N = c / v \quad \dots\dots\dots (21-2)$$

إذ أن:

$v, c$ : سرعة الضوء في الفراغ وفي الغشاء الرقيق على التوالي

و معامل الانكسار المعقد يعتمد على عدة عوامل من اهمها التركيب البلوري و نوع المادة إذ يتغير تبعاً لتغير حجم البلوريات حتى لو كان التركيب البلوري نفسه [80].

الشكل (2-13) يمثل تغير معامل الانكسار كدالة لطاقة الفوتون لغشاء (CdO) المحضر بتقنية التحلل الكيميائي الحراري [76].



شكل (2-13): تغير معامل الانكسار كدالة لطاقة الفوتون لغشاء CdO

المحضر بتقنية التحلل الكيميائي الحراري عند درجة حرارة (723 K) [76].

### (Extinction Coefficient)

### (5-4-9-2) معامل الخمود ( $k_0$ )

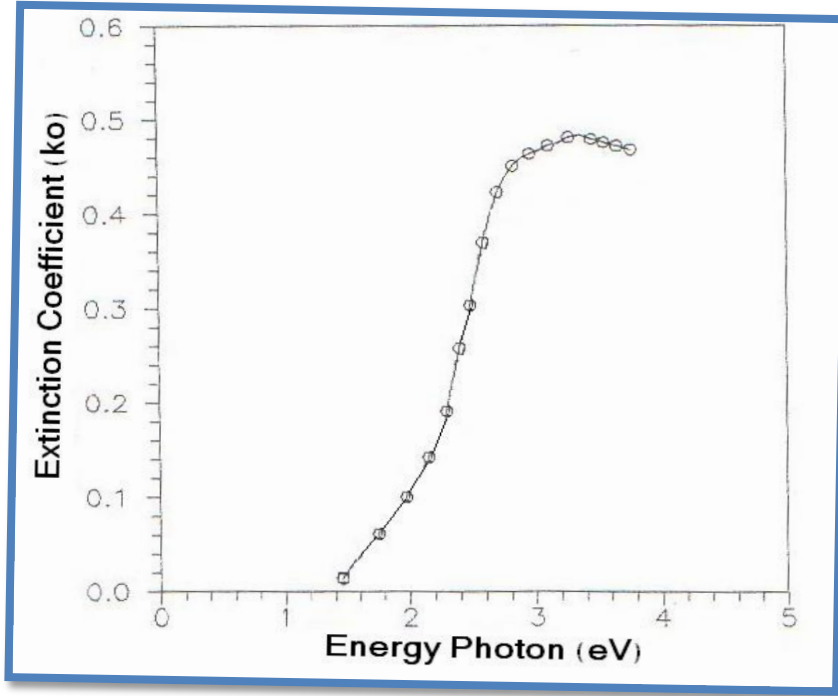
وهو كمية ما تمتصه إلكترونات المادة من طاقة الفوتونات الساقطة عليها او هو الخمود الحاصل في الموجة الكهرومغناطيسية داخل المادة، ويحسب معامل الخمود للأغشية المحضرة من خلال المعادلة الآتية [6، 71]:

$$k_0 = \alpha \lambda / 4\pi \quad \text{..... (22-2)}$$

يسمى الجزء الخيالي من معامل الانكسار المعقد (N) (Complex Refractive Index) بـ (معامل الخمود)، كما موضح بالمعادلة:

$$N = n_0 - ik_0 \quad \text{..... (23-2)}$$

الشكل (14-2) يمثل معامل الخمود لغشاء CdO المحضر بتقنية التحلل الكيميائي الحراري.



شكل (14-2): تغير معامل الخمود كدالة لطاقة الفوتون لغشاء CdO المحضر

بتقنية التحلل الكيميائي الحراري عند درجة حرارة (773 K) [81].

### (Dielectric Constant)

### (6-4-9-2) ثابت العزل ( $\epsilon$ )

يسبب التفاعل بين الضوء وشحنات الوسط حدوث فقدان بالطاقة نتيجة امتصاص هذه الشحنات طاقة الحزمة الضوئية الساقطة عليها، وبالتالي سوف ينتج عنه استقطاب لشحنات ذلك الوسط ويوصف هذا الاستقطاب بثابت العزل الكهربائي المعقد للوسط ( $\epsilon$ ) ويمثل من الناحية الفيزيائية استجابة إلكترونات المادة للمجال المغناطيسي الساقط ويوضح حسب العلاقة الآتية [82]:

$$\epsilon = \epsilon_1 - i\epsilon_2 \quad \text{..... (24-2)}$$

إذ إن:

$\epsilon$ : ثابت العزل الكهربائي المعقد

$\epsilon_1$ : الجزء الحقيقي لثابت العزل

$\epsilon_2$ : الجزء الخيالي لثابت العزل

$$\epsilon = (N)^2 \quad \dots\dots\dots (25-2)$$

وتوضح العلاقة (25-2) ارتباط ثابت العزل الكهربائي المعقد بمعامل الانكسار المعقدة.

وبالتعويض عن قيمة كل من ( $\epsilon$ ,  $N$ ) نحصل على :

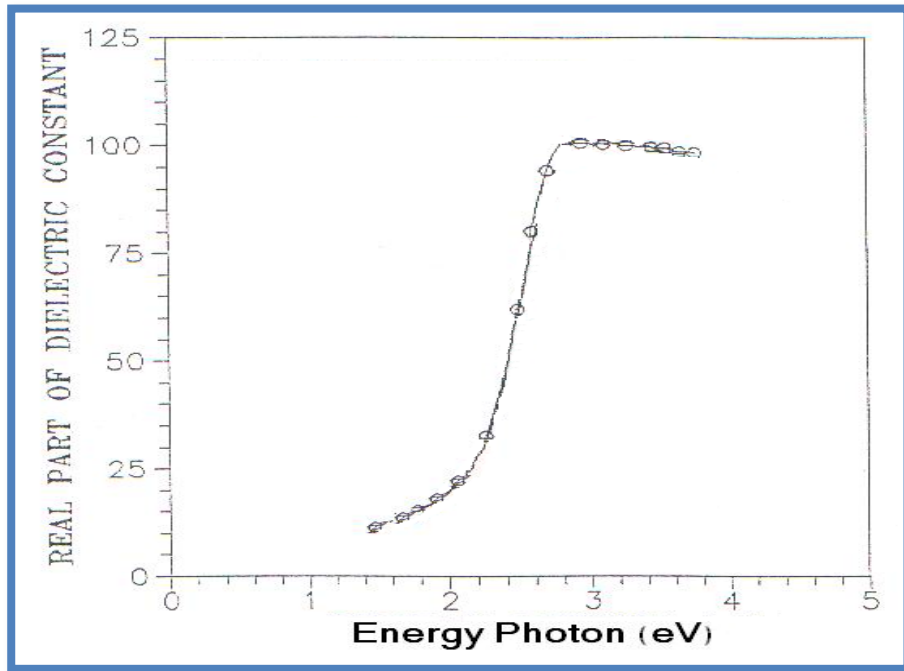
$$\epsilon_1 - i\epsilon_2 = (n_0 - ik_0)^2 \quad \dots\dots\dots (26-2)$$

ويمكن كتابة الجزء الحقيقي والجزء الخيالي لثابت العزل الكهربائي بالمعادلة الآتية:

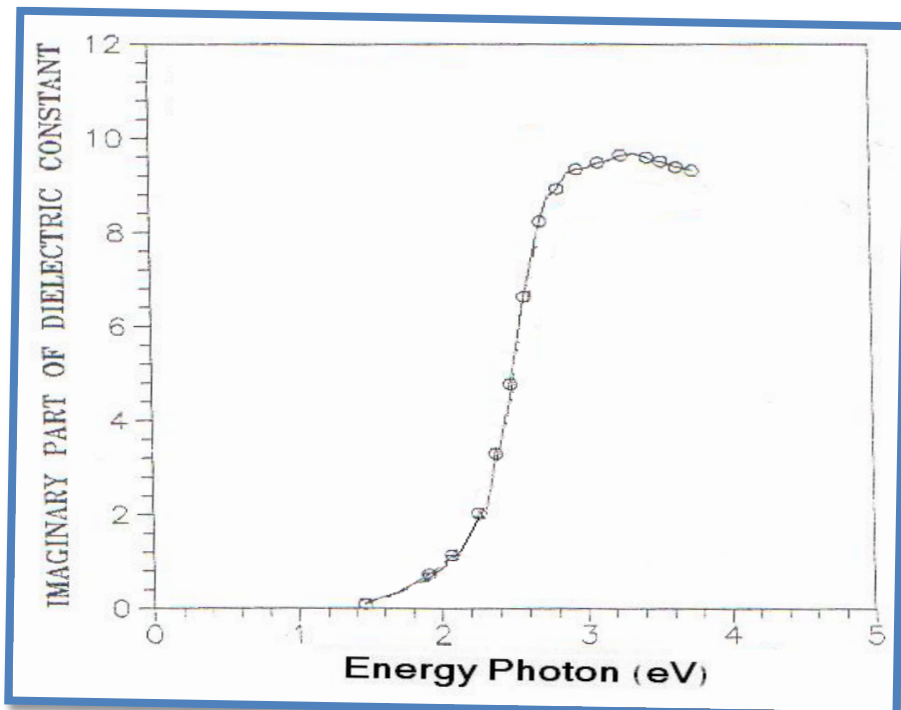
$$\epsilon_1 = n_0^2 - k_0^2 \quad \dots\dots\dots (27-2)$$

$$\epsilon_2 = 2 n_0 k_0 \quad \dots\dots\dots (28-2)$$

الشكلان (15-2) و(16-2) يمثلان الجزء الحقيقي والخيالي لثابت العزل الكهربائي لغشاء CdO المحضر بتقنية التحلل الكيميائي الحراري.



شكل (15-2): تغير الجزء الحقيقي لثابت العزل الكهربائي مع طاقة الفوتون لغشاء CdO المحضر بتقنية التحلل الكيميائي الحراري وبدرجة حرارة (773 K) [81].



شكل (2-16): تغير الجزء الخيالي لثابت العزل الكهربائي مع طاقة الفوتون لعشاء CdO المحضر بتقنية التحلل الكيميائي الحراري عند درجة حرارة (773 K) [81].

#### (Urbach Energy) طاقة ذيول اورباخ (7-4-9-2)

في هذه المنطقة تتراوح قيمة معامل الامتصاص  $(\alpha)$  بين  $(1 < \alpha < 10^4) \text{ cm}^{-1}$  وعند هذه المنطقة تحدث الانتقالات الالكترونية بين المستويات الموضعية في قمة حزمة التكافؤ الى المستويات الممتدة في حزمة التوصيل إذ إن حافة الامتصاص تزداد أسياً وذلك نتيجة حدوث زيادة تدريجية في الامتصاص تمتد لبضعة (إلكترون- فولت) وهذه الحافة تدعى بحافة اورباخ (Urbach edge) وتحسب من العلاقة الآتية [73]:

$$\alpha = \alpha_0 \exp \left( \frac{h\nu}{E_U} \right) \quad (29-2) \dots\dots\dots$$

إذ إن:-

$\alpha$ : معامل الامتصاص

$\alpha_0$ : ثابت التناسب

$E_U$ : طاقة اورباخ

تمثل طاقة ذبول اورباخ عدد المستويات داخل فجوة الطاقة البصرية والتي تساوي مقلوب الميل الناتج من رسم العلاقة بين  $(\ln \alpha)$  و  $(h\nu)$  [74].

### (8-4-9-2) التوصيلية البصرية ( $\sigma$ ) (Optical conductivity)

تعرف بأنها الزيادة الحاصلة في عدد حاملات الشحنة (الإلكترونات أو الفجوات) نتيجة سقوط حزمة ضوئية على شبه موصل، وتحسب حسب العلاقة الآتية [83]:

$$\sigma = \alpha n_o c / 4\pi \quad \dots\dots\dots (30-2)$$

إذ إن:

$C$ : سرعة الضوء في الفراغ بوحدة (cm/sec).

$\sigma$ : تقاس التوصيلية البصرية بوحدة  $(s^{-1})$ .

### (10-2) أشعة كاما (Gamma-Rays)

تنطلق أشعة كاما من نواة الذرة المشعة طبيعياً ومن المصادر الصناعية في أثناء عملية التحلل النووي، نتيجة عودة النوى من حالة التهيج إلى حالة الاستقرار ببعث الطاقة الزائدة على شكل امواج كهرومغناطيسية وتمتلك طول موجي قصير جداً يتراوح بين  $(10^{-11} - 3 \times 10^{-8})$  cm لذلك تمتلك طاقة عالية جداً وقابلية اختراق المواد تكون بنسب متفاوتة اعتماداً على نوع المادة، ويتميز طيف كاما بكونه احادي الطاقة [84].

اما مصادر اشعة كاما:

- انحلال جسيمات بيتا والفا.
- اشعة الكبح (Bremsstrahlung).
- أشعة الفناء (Annihilation Radiation).
- اشعة كاما الناتجة عن بعض العمليات النووية الاخرى مثل الانشطار وعن التنشيط النيوتروني.
- الاشعة الناتجة عن انتاج الجسيمات المشحونة من النواة [85].



## (11-2) تفاعل أشعة كاما مع المادة

### (Interaction of Gamma Rays with Matter)

التفاعلات التي تحدث عند سقوط فوتون أشعة كاما على المادة فإنها قد تعاني من امتصاص (Absorption) أو استطارة (Scattering) وإن أشعة كاما ذات المدى (0.01-10) MeV تتفاعل مع المادة بثلاث طرق رئيسية، وهي [86]:

1- التأثير الكهروضوئي Photoelectric Effect.

2- تأثير كومبتن Compton Effect.

3- نتاج الزوج Pair Production.

ولكل تفاعل من هذه التفاعلات احتمالية التفاعل له بالمقطع العرضي للتفاعل ( $\sigma$ ) والذي يعرف على أنه احتمالية تفاعل الإشعاع مع المادة ويقاس بوحدات المساحة ومن وحداته البارن (Barn) [87].

وفيما يلي وصف مختصر لهذه التفاعلات:

### (11-2-1) التأثير الكهروضوئي (Photoelectric Effect)

يعد من أهم التفاعلات التي يقوم بها فوتون أشعة كاما ذو الطاقة الواطئة نسبياً الساقط على أن يعطي كل طاقته للإلكترون المداري المقيد بالذرة [88] فيترك المدار الذي هو فيه ويتحرك بطاقة حركية تعطي بالعلاقة [89]:

$$T_e = E_\gamma - b \quad (31-2) \dots\dots\dots$$

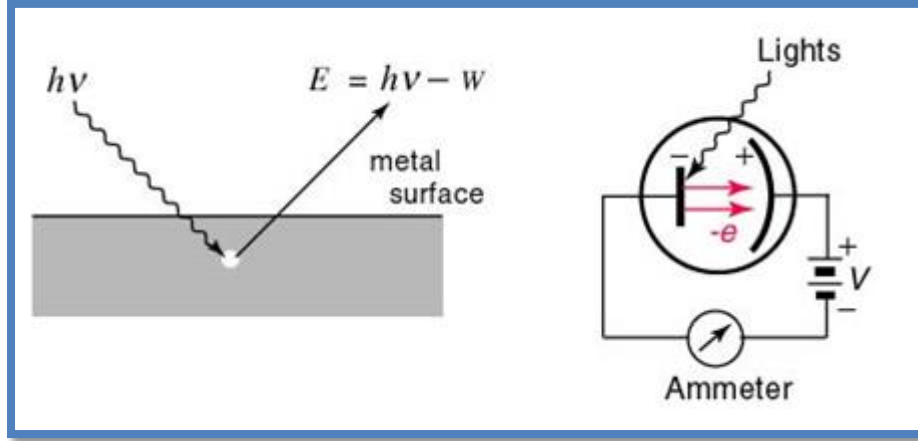
حيث

$T_e$ : الطاقة الحركية للإلكترون المتحرر

$E_\gamma$ : طاقة الفوتون الساقط

$b$ : طاقة ربط الإلكترون بالذرة

أول من اكتشف التأثير الكهروضوئي العالم هيرتز وتم تفسيرها بحسب نظريتي أينشتاين وبلانك، وفي هذه العملية يتحقق قانونا حفظ الزخم والطاقة [90]، واحتمالية التفاعل الكهروضوئي ( $\tau_a$ ) تزداد مع زيادة طاقة ربط الإلكترون بمداره، أما عندما تقترب طاقة الفوتون الساقط من طاقة ربط الإلكترون بمداره ستحصل سلسلة من القفزات الحادة في منحنى الامتصاص، وتدعى هذه القفزات بحافات الامتصاص (Absorption Edges) [91]، والشكل (2-17) يوضح رسماً تخطيطياً لكيفية حدوث الظاهرة الكهروضوئية [92].



شكل (2-17): رسماً تخطيطياً لكيفية حدوث الظاهرة الكهروضوئية [92].

والاحتمالية حدوث التفاعل الكهروضوئي تتناسب طردياً مع العدد الذري (Z) وعكسياً مع طاقة كما الساقطة وبحسب العلاقة [93]:

$$\tau_a \propto \frac{Z^p}{E^q} \quad \dots\dots\dots (2-32)$$

حيث (p) تتراوح قيمتها بين (3-5) و (q) تتراوح قيمتها بين (1-4). واحتمالية حدوث التفاعل الكهروضوئي مع الكترونات المدار k تمثل حوالي (80%) من الاحتمالات الكلية [94].

قام (Bethe) بايجاد علاقة احتمالية تفاعل الفوتون واطي الطاقة مع الكترون المدار (k) وفقاً للعلاقة [91]:

$$(\tau_a)_k = \sigma_0 4\sqrt{2} \left(\frac{1}{137}\right)^4 Z^5 \left(\frac{m_0 c^2}{E_\gamma}\right)^{1/2} \quad \dots\dots\dots (2-33)$$

حيث ان :

Z: العدد الذري للمادة

$m_0 c^2$ : الطاقة السكونية للالكترون وتساوي (0.511MeV)

$E_\gamma$ : طاقة الفوتون الساقط

اما  $\sigma_0$  فتساوي  $(8\pi r_0^2)/3$

وعندما تكون طاقة الفوتون الساقط اعلى بقليل من حافة الامتصاص فان الاحتمالية تعطى بالعلاقة [95]:

$$(\tau_a)_k = Z^5 E_\gamma^{-7/5} \quad \dots\dots\dots (2-34)$$

إن احتمالية امتصاص الفوتونات تزداد في المواد ذات العدد الذري الكبير أكثر من المواد ذات العدد الذري القليل وإذا ازدادت طاقة الفوتون الساقط ( $E_\gamma$ ) عن ( $p$ ) بشكل كبير ( $h\nu \gg m_0c^2$ ) فإن احتمالية التفاعل تعطى بالعلاقة الآتية [86]:

$$(\tau_a)_k \propto Z^5 E_\gamma^{-1} \dots\dots\dots (35-2)$$

### (2-11-2) تأثير كومبتن (Compton Effect)

هي عملية استطارة غير مرنة بين الفوتون والكترونات المدارات الخارجية (الالكترون الحر)، أي أن طاقة ربط الالكترون بالذرة تكون صغيرة جداً مقارنة مع طاقة الفوتون الساقط، وخلال عملية التصادم فإن فوتون كما يُعطي جزءاً من طاقته إلى الالكترون المصطدم فتكون بشكل طاقة حركية مقدارها ( $E_e$ ) ويرتد بزاوية ( $\phi$ ) عن اتجاه الفوتون الساقط بينما يستطار الفوتون الساقط بزاوية ( $\theta$ ) مع اتجاه سقوطه وبطاقة ( $E_\gamma$ )، وحيث أن طاقة الفوتون الساقط تقل من ( $E_\gamma$ ) إلى ( $E'_\gamma$ ) لذلك فإن تردده يقل من ( $\nu$ ) إلى ( $\nu'$ ) ويزداد طوله الموجي من ( $\lambda$ ) إلى ( $\lambda'$ ) [95]. ولكي تكون محفوظة فإن [96]:

$$E_\gamma = E'_\gamma + Te \dots\dots\dots (36-2)$$

حيث أن:-

$E_\gamma$ : طاقة الفوتون الساقط

$E'_\gamma$ : طاقة الفوتون المستطار

$Te$ : طاقة الحركية للالكترون

بتطبيق قوانين حفظ الطاقة والزخم لعملية التفاعل يمكن الحصول على العلاقات الرئيسية للتفاعل [97] وعلى النحو الآتي:

1- طاقة الفوتون المستطار ( $E'_\gamma$ ) بدلالة طاقة الفوتون الساقط ( $h\nu$ ) وزاوية الاستطارة ( $\theta$ ).

$$E'_\gamma = \frac{h\nu}{1 + \gamma (1 - \cos \theta)} \dots\dots\dots (37-2)$$

2- الطاقة الحركية للالكترون المرتد ( $E_e$ ) بدلالة طاقة الفوتون الساقط ( $h\nu$ ) وزاوية الاستطارة ( $\theta$ ).

$$E_e = h\nu \frac{\gamma (1 - \cos \theta)}{1 + \gamma (1 - \cos \theta)} \dots\dots\dots (38-2)$$

إذ تكون قيمة  $(\gamma)$  مساوية الى:

$$\gamma = \frac{h\nu}{m_0 c^2} \quad \dots\dots\dots (39-2)$$

3- زاوية ارتداد الالكترن بدلالة زاوية استطارة الفوتون [98]:

$$\text{Cot}(\emptyset) = (1 + \gamma) \tan\left(\frac{\theta}{2}\right) \quad \dots\dots\dots (40-2)$$

من المعادلتين (37-2) و (38-2) يمكن استنتاج ما يأتي:

1- أعظم طاقة يمكن أن يستطار بها الفوتون  $(h\nu')_{\max}$  تكون عندما يسقط هذا الفوتون بطاقة واطئة  $(h\nu \ll m_0 c^2)$  وتبعاً لذلك فإنه سيعطي اقل مقدار ممكن من الطاقة للالكترن المرتد  $(E_e)_{\min}$  وهذه الطاقة يمكن اهمالها، ويستطار الفوتون بزاوية صغيرة جداً  $(\theta \approx 0)$  وعليه فان [97]:

$$(h\nu')_{\max} \approx h\nu'$$

$$(E_e)_{\min} \approx 0$$

2- إن أعظم طاقة يمكن ان يرتد بها الالكترن تكون عندما يسقط الفوتون بطاقة عالية  $(h\nu \gg m_0 c^2)$  إذ أن معظم طاقة هذا الفوتون تنتقل الى الالكترن كطاقة حركية ويستطار الفوتون خلفياً (Back Scattering) بزاوية  $(\theta \approx 180^\circ)$  حاملاً اقل مقدار ممكن من الطاقة  $(h\nu')_{\min}$  وعليه فان [98]:

$$(h\nu')_{\min} = \frac{h\nu}{1+2\gamma} \quad \dots\dots\dots (41-2)$$

$$(E_e)_{\max} = h\nu \frac{2\gamma}{1+2\gamma} \quad \dots\dots\dots (42-2)$$

$$E_\gamma = h\nu = (E_e)_{\max} + (h\nu')_{\min} \quad \dots\dots\dots (43-2)$$

يمكن استنتاج أن زاوية استطارة الفوتون  $(\theta)$  تتراوح بين  $(0^\circ, 180^\circ)$  وزاوية ارتداد الالكترن  $(\phi)$  تتغير بين  $(0^\circ, 90^\circ)$  على التوالي، وأن التغير في طول موجة الفوتون الساقط عندما يستطار بزاوية  $(\theta)$  يعطى بالعلاقة الاتية [99]:

$$\Delta \lambda = \lambda' - \lambda = \frac{h}{m_0 c} (1 - \cos \theta) \quad \dots\dots\dots (44-2)$$

$$\lambda_c = \frac{h}{m_0 c} = 0.0243 \text{ \AA} \quad \dots\dots\dots (45-2)$$

إذ إن:-

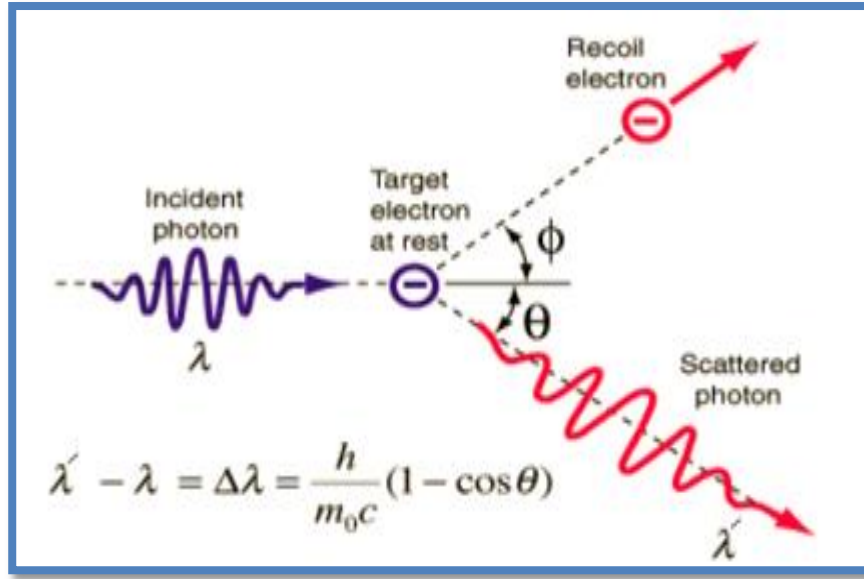
$\lambda_c$ : طول موجة كومبتن.

$\Delta \lambda$ : تغير الطول الموجي نتيجة الاستطارة.

$\lambda, \lambda'$ : طول موجة الفوتون قبل وبعد الاستطارة على التوالي.

ومن المعادلة (2-44) يمكن أن نستنتج:-

- 1- إن التغير في الطول الموجي يعتمد على زاوية استطارة الفوتون ( $\theta$ ) وليس على طاقة الفوتون الساقط ولا على مادة المستطير.
- 2- يزداد الطول الموجي ( $\lambda$ ) بعد الاستطارة ( $\lambda'$ ) بمقدار  $\lambda_c(1-\cos\theta)$ ، والشكل (2-18) يوضح استطارة كومبتن [100].



شكل (2-18): استطارة كومبتن [100].

### (Pair Production)

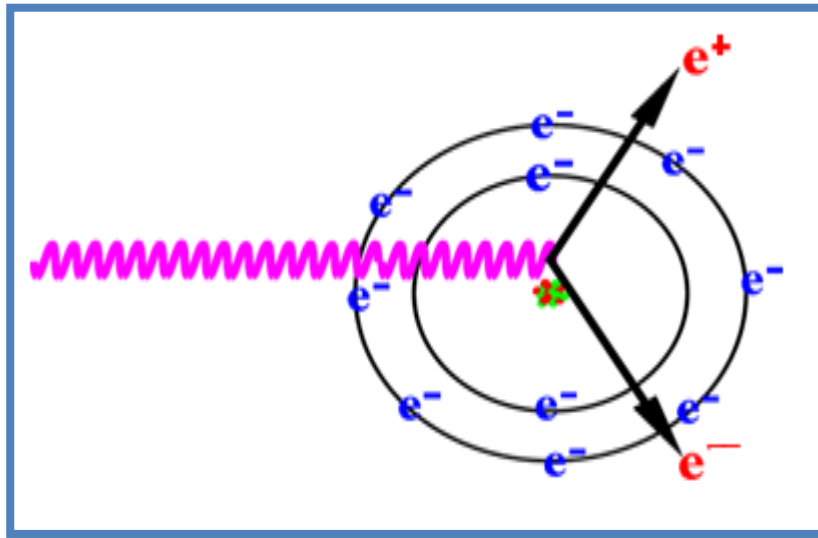
### (3-11-2) انتاج الزوج

إن هذا التفاعل الكهرومغناطيسي يحصل مع نواة ذرية عندما تكون طاقة الفوتون الساقط عليه  $(E\gamma > 2m_0c^2)$  [85]، حيث يمر الفوتون بقرب النواة، ويتولد زوج الكترون- بوزترون، وفي أثناء هذه العملية تتجسد الطاقة في صورة مادة وهذه العملية لا تحدث في الفراغ وذلك لتحقيق قوانين حفظ الطاقة والزخم وحيث من الضروري وجود جسيمة مشحونة (نواة أو الالكترن) لحفظ الزخم [101] ولتحقيق هذه العملية فانه من الضروري ان تكون طاقة الفوتون اكبر من الطاقة المكافئة لكتلة السكون للجسمين أي اكثر من (1.022MeV). واحتمالية انتاج الزوج ( $K_{p,p}$ ) في المجال النووي أو الالكتروني تتناسب طردياً مع كل من طاقة الفوتون الساقط ومربع العدد الذري [86]:

$$K_{pp} \propto Z^2 \ln E \quad \dots\dots\dots (46-2)$$

ومن خلال سير البوزترون في المادة فانه يفقد طاقته بعمليات التهييج والتأين ويفنى باتحاده مع الإلكترن وبعملية تدعى بالفناء وبصورة عامة ينتج فوتونان كما طاقة كل منهما  $(m_0c^2)$

ويتحركان باتجاهين متعاكسين بينهما زاوية مقدارها ( $180^\circ$ ) وذلك لتحقيق قانوني حفظ الزخم والطاقة، والشكل (19-2) يوضح ظاهرة إنتاج الزوج [102].



شكل (19-2) ظاهرة إنتاج الزوج [102].

# الفصل الثالث

## الجزء العملي

### ***CHAPTER Three*** ***Experimental Part***

### (1-3) المقدمة

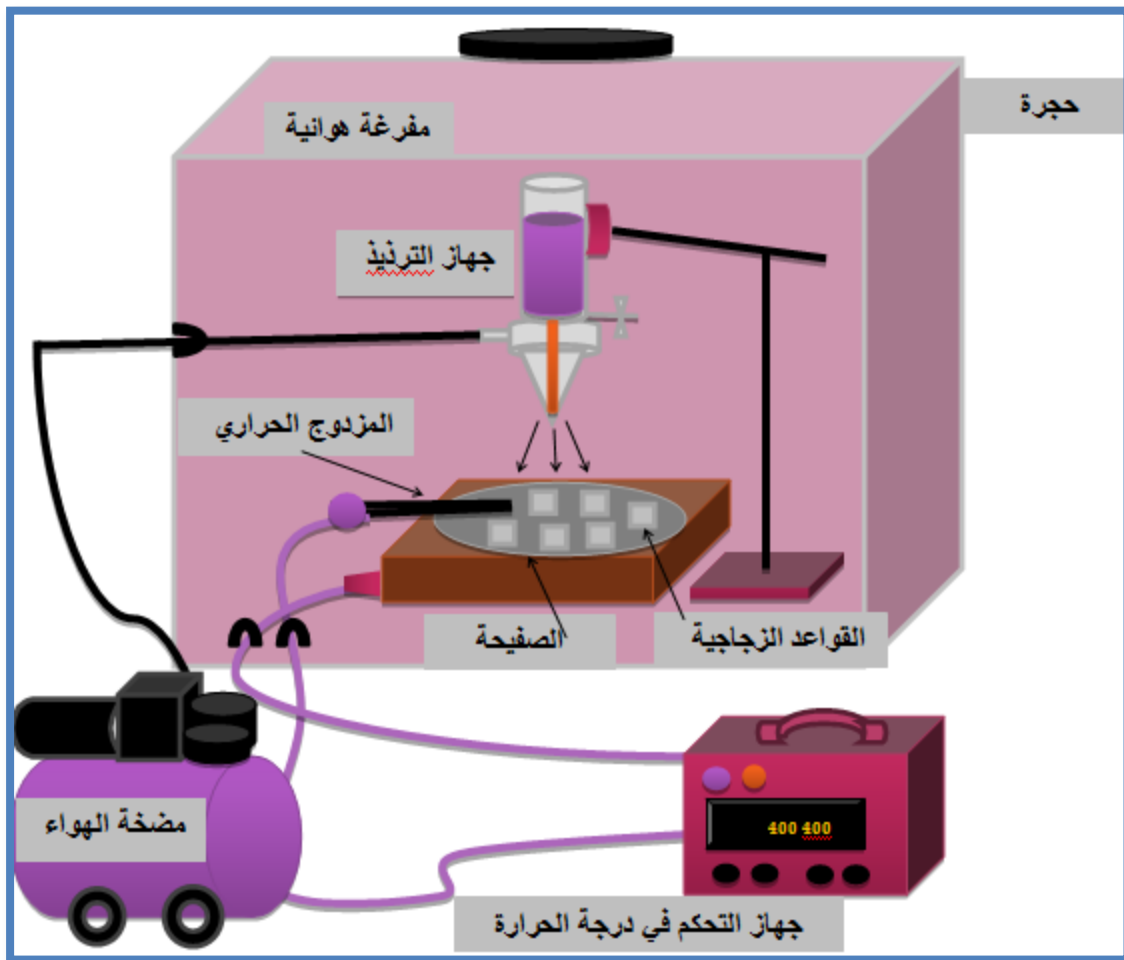
### (Introduction)

يتناول هذا الفصل الجزء العملي من دراستنا، تحضير اغشية اوكسيد الكاديوم، عرض طريقة ترسيب المحاليل، واختيار القواعد، وتنظيفها، والعوامل المؤثرة على تحضير الاغشية، ووصف وتشخيص طبيعة الاغشية بواسطة مجهر القوة الذرية ، وتشخيص طبيعة مادة الغشاء باستعمال حيود الاشعة السينية .

### (2-3) منظومة التحلل الكيميائي الحراري

### (Chemical Spray Pyrolysis System)

تتألف منظومة التحلل الكيميائي الحراري من عدة أجهزة بسيطة كما في الشكل ( 1-3).



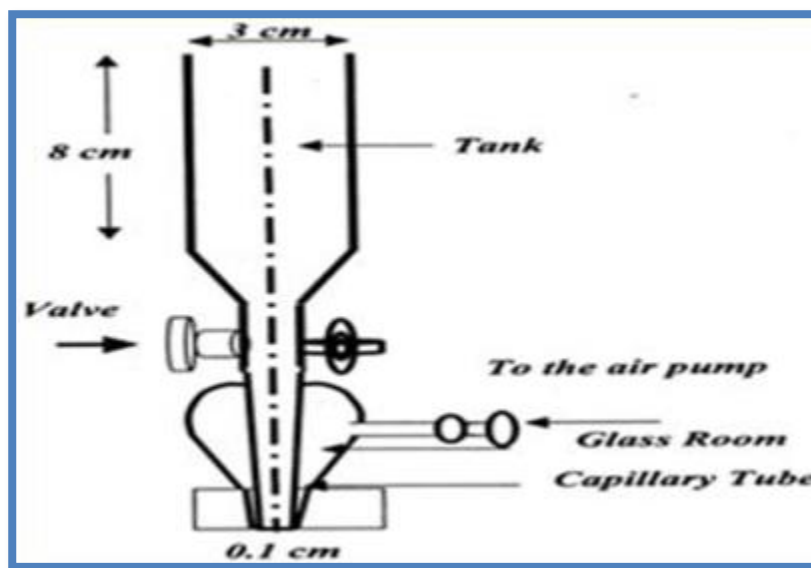
شكل ( 1-3): منظومة التحلل الكيميائي الحراري المستخدمة في العمل.



تتكون هذه المنظومة من الاجهزة الآتية:

### 1- جهاز التبريد (The Sprayer Nozzle)

صنع هذا الجهاز محليا من الزجاج الاعتيادي حيث يحتوي على خزان اسطواني الشكل بسعة (100ml) مفتوح من الاعلى نصف قطره (1.5cm) وارتفاعه (8cm) ويستخدم هذا الخزان لوضع المحلول المراد تبريده ويتصل من اسفله بصمام يستخدم لغرض التحكم بمقدار المحلول النازل الى انبوب شعري نصف قطره (1mm)، تحاط الانبوبة الشعرية بغرفة زجاجية منتفخة مغلقة من الاعلى لاتصالها بالحافة الخارجية للانبوبة الشعرية ومفتوحة من الاسفل وتحيط فتحة الغرفة الزجاجية بفتحة الانبوب الشعري بحيث تكون الفتحتان متحدتي المركز وبمستوي واحد، تحتوي الغرفة الزجاجية على فتحة جانبية تسمح بمرور الهواء المضغوط داخلها مما يسبب تخلخلا في الضغط داخل الغرفة الزجاجية مؤدية الى تحويل القطرة النازلة من الانبوبة الشعرية الى رذاذ على شكل مخروط باتجاه القاعدة الزجاجية المراد ترسيب الغشاء عليها كما موضح في الشكل (2-3)، يستخدم الحامل المعدني لتثبيت جهاز التبريد في اثناء عملية الترسيب، حيث يثبت جهاز التبريد على ارتفاع معين بواسطة ماسك مثبت على الحامل المعدني ويمكن التحكم بارتفاع جهاز التبريد عن سطح المسخن الكهربائي، وكذلك يمكن التحكم في وضع جهاز التبريد (زاوية سقوط الرش على القاعدة الزجاجية)، اذ يجب ان تكون نهاية الانبوبة الشعرية التي يخرج منها المحلول بوضع عمودي على القاعدة المراد ترسيب الغشاء عليها.



شكل ( 2-3 ): مخطط توضيحي لجهاز التبريد.

## 2 - المسخن الكهربائي (Electrical Heater)

وهو الجهاز الذي من خلاله يتم التحكم بدرجة حرارة القاعدة الزجاجية المطلوب ترسيبها ويتم ربط هذا الجهاز بمسيطر الكتروني إذ يستعمل للسيطرة على درجة حرارة القاعدة من خلال التحكم بمقدار الجهد الواصل للمسخن بعد برمجته الكترونياً.

## 3 - المزدوج الحراري (Thermocouple)

وهو عبارة عن مجس حراري حساس يتم وضعه على سطح القاعدة يكون متصل بعداد رقمي (Digital) ويستعمل لمعرفة درجة حرارة القاعدة الزجاجية التي وضعت على السخان الكهربائي أن هذا المجس من نوع (NiCr-Ni)Temp-Mebgerat وهو مزود من شركة (Leybold) الألمانية.

## 4 - مضخة الهواء (Air Compressor)

تستخدم مضخة الهواء على دفع هواء مضغوط في داخل الحجرة الزجاجية وذلك من خلال الفتحة الجانبية التي توجد في الحجرة الزجاجية وهذه المضخة مرتبطة بجهاز التبريد عن طريق أنبوب مطاطي إذ يتم دفع المحلول النازل من الانبوبة الشعرية واصلًا الى سطح القاعدة الزجاجية بشكل رذاذ والمضخة المستخدمة مجهزة من الشركة البولندية (UTV).

## 5 - مقياس التدفق (Flowmeter)

وهو جهاز يستعمل لقياس نسبة تدفق الهواء لداخل جهاز التبريد إذ أنه مجهز بصمام نستطيع من خلاله التحكم بنسبة التدفق إذ يتكون من ثلاث أجزاء رئيسية وهي أنبوب مدبب وكرة عائمة (Float) في داخل الأنبوب ترتفع عند دخول الهواء وعند ارتفاع الكرة سيسمح للهواء في الدخول بين الكرة وجدار الأنبوب وتبقى في وضعها وذلك بسبب تأثير وزن السائل على وزنها وهكذا يتم حساب نسبة التدفق وهذا الجهاز هو جهاز امريكي الصنع مجهز من شركة (DWYER).

### (3-3) العوامل المؤثرة في تحضير الأغشية الرقيقة

#### (Factors Affecting the Preparation of Thin Films)

هناك عوامل عدة لها تأثير على تجانس الأغشية الرقيقة عند ترسيبها ومن أهمها:

#### 1- درجة حرارة القاعدة (Substrate Temperature)

إن درجة حرارة القواعد من العوامل المهمة في تجانس الأغشية المرسبة وتماسكها وفي نوعية مادة الغشاء المرسب ولذلك إن انخفاض أو ارتفاع درجة حرارة القاعدة يؤثر كثيراً في طبيعة التفاعل الكيميائي الحاصل عليها والذي يستمد حرارته منها وبالتالي فإنه يؤثر على طبيعة المادة الناتجة بعد التفاعل وعلى هذا الأساس تتبعنا عملية رفع درجة حرارة القاعدة لمعرفة مدى تأثيرها على نوعية وجودة الأغشية المرسبة حيث بدأنا بالدرجة الحرارية (400 °C) وهذا مادفعنا إلى زيادة درجة حرارة الترسيب إلى (450 °C) وتم الحصول على أغشية رقيقة متجانسة وذات تلاحق جيد.

#### 2- معدل التريذ (Spraying Rate)

يؤثر معدل الترسيب في تجانس الغشاء، إذ وجد أن أفضل معدل ترسيب نحصل منه على أغشية متجانسة هو (10cm<sup>3</sup>/min) ويتم التحكم بهذا المعدل عن طريق الصمام الموجود في جهاز الترسيب.

#### 3- ارتفاع جهاز التريذ (The Height of Sprayer Nozzle)

ويقصد به المسافة العمودية بين نهاية الأنبوبة الشعرية والقاعدة الزجاجية، إذ وجد أن أفضل غشاء متجانس نحصل عليه عند ارتفاع (30±1cm) تقريباً والذي يكون رذاذ المحلول غير متطاير بعيداً عن القاعدة الزجاجية وغير متجمع في بقعة واحدة.

#### 4- زمن الترسيب (Spraying time)

لتحضير الأغشية المطلوبة في دراستنا فإن زمن الترسيب المستخدم هو (10s) وذلك لتجنب التبريد المفاجئ للقواعد الذي يؤدي إلى تشققات في القاعدة الزجاجية، ويعقب عملية الترسيب توقف لمدة (3 min) وذلك لضمان عودة درجة حرارة القاعدة إلى قيمتها الأصلية ولإتمام عملية

الإنماء البلوري، ويتم التحكم بمعدل الرش خلال صنوبر جهاز الترسيب وتعاد هذه العملية عدة مرات للحصول على السمك المطلوب.

### 5- ضغط الهواء (Air Pressure)

يجب أن يكون الهواء المضغوط داخل الغرفة الزجاجية بشكل يجعل المحلول على شكل رذاذ دقيق حتى لا يتسبب في برودة القاعدة الزجاجية وتكسرها، إذ تم تثبيت ضغط الهواء داخل الغرفة الزجاجية في جهاز الرش عند تحضير جميع الأغشية بحدود  $(10^5 \text{ N/m}^2)$  للحصول على غشاء متجانس للمادة المحضرة.

### (4-3) تحضير الأغشية الرقيقة (Preparation of Thin Films)

#### (1-4-3) تهيئة قواعد الترسيب (Sample Substrates Deposition)

القواعد الزجاجية المستخدمة مصنوعة من الزجاج صينية الصنع ذات سُمك  $(0.1 \text{ cm})$  ومساحتها  $(2.55 \times 2.50 \text{ cm}^2)$ ، ويتم تنظيف القواعد الزجاجية بمراحل عدة لضمان عملية التنظيف الجيدة لما لها من أثرٍ بالغ الأهمية في تركيب مادة الغشاء المحضر، ولأنَّ وجود الشوائب على سطح القاعدة يؤثر سلباً على دقة القياسات، وهذه المراحل هي :

- 1- قطع الشرائح الزجاجية إلى مربعات صغيرة وبمساحة  $(2.5 \times 2.5) \text{ cm}^2$ .
- 2- غسل القواعد جيداً بالماء الجاري للتخلص من العوالق الناتجة عن العوامل الجوية.
- 3- غسل القواعد بالماء المقطر إذ توضع في دورق يحتوي على الماء المقطر ويوضع في جهاز الموجات فوق الصوتية (Ultrasonic Cleaner) لمدة  $(10 \text{ min})$ .
- 4- مسك القاعدة الزجاجية بملقط خاص وغمرها في دورق يحوي على الأسيتون النقي نقاوته  $(99\%)$  لإزالة أية آثار دهنية أو عوالق متبقية على سطحها ثم توضع في جهاز الموجات فوق الصوتية لمدة  $(10 \text{ min})$ .
- 5- تجفف القواعد باستعمال قطعة نسيج خاصة بتنظيف العدسات البصرية والتي لا تترك أي شوائب على سطح القواعد الزجاجية.

6- يتم حفظ القواعد بحافظات مناسبة بعد حساب وزن كل قاعدة وتسجيله على الحافظة الخاصة بها.

### (2-4-3) تحضير المحلول المستخدم في تحضير أغشية أكسيد الكاديوم (CdO)

#### (Preparation of the solution used in the preparation of Cadmiumoxide thin films (CdO) )

لتحضير المحلول المستخدم في تحضير أغشية (CdO) الرقيقة بطريقة التحلل الكيميائي الحراري تم استخدام مادة نترات الكاديوم (CADMIUM NITRATE) ورمزها الكيميائي  $(\text{Cd}(\text{NO}_3)_2 \cdot 4 \text{H}_2\text{O})$  وهي عبارة عن مسحوق أبيض سريعة الذوبان بالماء، وزنه الجزيئي  $(308.47 \text{ g/mol})$ . وقد تم تحضير المحلول بتركيز مولاري مقداره  $(0.1 \text{ mol/l})$  وذلك بأضافة  $(3.0847 \text{ g})$  منها في  $(100\text{ml})$  من الماء المقطر، وللحصول على الوزن المطلوب المراد إذابته ضمن العيارية السابقة استعملت العلاقة الآتية:

$$M = (W_t / M_{wt}) \cdot (1000/V) \quad \dots\dots(1-3)$$

إذ إن :-

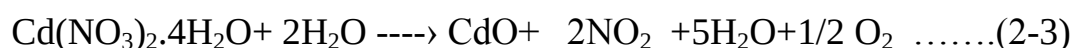
M: التركيز المولاري  $(\text{mol/l})$

$W_t$ : الكتلة المذابة  $(\text{g})$

$M_{wt}$ : الوزن الجزيئي للمادة  $(\text{g/mol})$  .

V: حجم الماء المقطر الذي تمت فيه الإذابة  $(\text{ml})$

وبعد ترديد المحلول على القواعد الزجاجية الساخنة وبفعل عملية التحلل الكيميائي الحراري تمت عملية ترسيب غشاء (CdO) على وفق المعادلة الكيميائية الآتية:



### (Thin Film Deposition)

### (3-4-3) ترسيب الأغشية الرقيقة

توضع القواعد الزجاجية على السخان الكهربائي ويفتح السخان حتى تصل الى درجة حرارة (450°C) ثم يرذذ المحلول لمدة (10sec) تعقبها فترة توقف لمدة (3min) كي تعود القواعد الزجاجية الى درجة حرارة القاعدة (450°C) ثم يعاد عملية التبريد لفترة أخرى حتى الوصول الى السمك المطلوب تحضيره، ويتم تدوير القواعد الزجاجية في اثناء عملية التبريد للحصول على أفضل تجانس للغشاء وبعد انتهاء عملية التبريد يغلق السخان الكهربائي وتترك القواعد الزجاجية فوفه حتى تصل الى درجة حرارة الغرفة للسماح للأغشية المحضرة اكمال عملية الأكسدة والانماء البلوري وعدم تكسر القواعد الزجاجية بسبب إختلاف درجات الحرارة.

### (5-3) قياس سمك الأغشية الرقيقة

### (Thickness Measurement of Thin Films)

تم استخدام الطريقة الوزنية لقياس سمك الأغشية، اذ يتم وزن القاعدة الزجاجية النظيفة باستخدام ميزان الكتروني حساس من نوع (Mettler AE-160) ذو حساسية (10<sup>-4</sup>g)، فتكون الكتلة قبل الترسيب (m<sub>1</sub>)، وبعد إتمام عملية الترسيب يعاد حساب كتلتها مرة ثانية فتكون (m<sub>2</sub>) ويكون فرق الكتلة (Δm) عبارة عن وزن مادة الغشاء المترسبة على القاعدة، ويتم حساب سمك الغشاء (t) باستخدام المعادلة التالية :-

$$t = (\Delta m / \rho \cdot S) \quad \dots\dots\dots(3-3)$$

اذ ان:-

ρ: كثافة مادة الغشاء (g/cm<sup>3</sup>).

S: مساحة الغشاء (cm<sup>2</sup>).

### (Optical Measurements)

### (6-3) القياسات البصرية

تشمل القياسات البصرية قياس طيفي الامتصاصية (Absorbance) والنفاذية (Transmittance)، بمدى الأطوال الموجية (380-900nm) باستعمال مطياف (V-1800 UV-Visible Recording Spectrophotometer) المجهزه من

شركة (Shimadzu) اليابانية، ويكون من نوع ذي الحزمتين، إحداهما تمر عبر الغشاء المراد إجراء القياس البصري له والأخرى تمر خلال الشريحة الزجاجية في شبك المرجع.

### (7-3) قياسات حيود الأشعة السينية

#### ( X-Ray Diffraction Measurements)

لأجل معرفة طبيعة التركيب البلوري للأغشية المحضرة لدراسة نمط حيود الأشعة السينية للأغشية المستخدمة في هذا البحث، تم استخدام جهاز توليد الأشعة السينية بالمواصفات الآتية:

**TYPE :** XRD-6000, SHIMADZU , JAPANESE ORIGIN

**TARGET:** CuK $\alpha$

**WAVE LENGTH:** (1.54060) Å

**SPEED:** (5) deg / min

**VOLTAGE:** (40) KV

**CURRENT:** (30) mA

**RANGE (2 $\theta$ ):** (0-90) deg

### (8-3) قياسات مجهر القوة الذرية

#### (Atomic Force Microscopy Measurements (AFM))

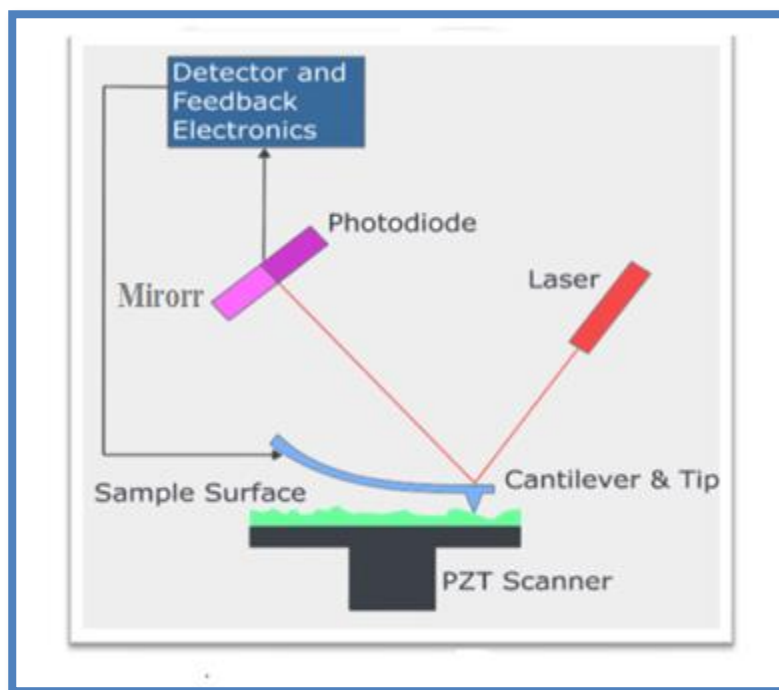
مجهر القوة الذرية عبارة عن جهاز يستخدم في مجال تقنية النانو لمعرفة تضاريس السطوح ذات الأبعاد النانوية والميكروية ورسمها وكما يستخدم في قياس مرونة الجزيئات النانوية والميكروية، وان مجهر القوة الذرية هو أحد أنواع مجاهر المجس الماسح (Scanning Probe Microscopy) (SPM) ويستعمل عادة لقياس سطح العوازل والموصلات وكذلك يزودنا بمعلومات غاية في الدقة عن خشونة

السطح ومعدلها (Root Mean Square)(RMS)، وكذلك أحجام الحبيبات (Grains) وأعدادها، ويعتبر هذا المجهر متطوراً عن المجهر النفقي الماسح (STM) وقد تم اختراع مجهر القوة الذرية (AFM) من قبل العالمين (Gerber و Quate) في العام (1986) [56].

يتكون مجهر القوة الذرية (AFM) من ذراع (cantilever) في نهايته مجس (Probe) مكون من رأس حاد يعرف بال (Tip) يستخدم لمسح سطح العينة كما في الشكل (3-3)، وتكون الذراع مصنوعة من مادة السليكون أو نيتريد السليكون ( $\text{Si}_3\text{N}_4$ )، وعندما يقترب رأس المجس من سطح العينة تتولد قوة بين رأس المجس وسطح العينة تؤدي هذه القوة إلى انحراف في الذراع بناء على قوة هوك وقد تكون القوة المتبادلة قوة ميكانيكية أو قوة فاندرفال أو قوة شعيرية أو قوة كهروستاتيكية أو قوة مغناطيسية أو غيرها من أنواع القوى وهذا حسب نوع السطح الذي يتم دراسته، كما يمكن دراسة العديد من أنواع هذه القوى باستخدام مجسات خاصة وعندها يسمى المجهر باسمها مثل مجهر القوة المغناطيسية (Magnetic Force Microscopy(MFM)) أو مجهر المسح الحراري (Scanning Thermal Microscopy (STM))، تتم عملية مسح النموذج بعد وضعه على قاعدة قابلة للحركة على وفق مبدأ كهربائي- ضغطي (Piezoelectric) ، وهناك أنواع أخرى من مجاهر القوة الذرية تستخدم (3) بلورات بيزوالكترية كل بلورة مسئولة عن اتجاه من اتجاهات الحركة الثلاثة، وبعدها تقوم الإبرة (Tip) ذات الأبعاد المايكروية بالمرور على السطح المراد مسحه وتكون هذه الإبرة مثبتة إلى حامل (Cantilever) أفقي بينما تكون هي نفسها عمودية على هذا الحامل وعلى السطح المراد مسحه وبعدها يتم إسقاط شعاع ليزري على الحامل الذي يرتفع وينخفض مع ارتفاع وانخفاض الإبرة وبالتالي مع تنوع تضاريس السطح من ارتفاع وانخفاض، ويجب أن يكون مسح المجس عند ارتفاع معين من سطح العينة لأن ذلك يشكل خطورة على المجس بأن يصطدم بالسطح ولتجنب حدوث هذا يتم استخدام تغذية عكسية للتحكم في المسافة بين المجس وسطح العينة، وعندما يتم المسح تؤدي القوة المتبادلة إلى انحراف في ذراع مجهر القوة الذرية ويقاس هذا الانحراف عن طريق انعكاس شعاع ليزري عن مرآة مثبتة على نهاية الذراع إذ يتم رصده على مصفوفة خطية من الفوتودايودات (Photodiodes) وفي النهاية نحصل على خريطة لمساحة تمثل طبوغرافية سطح العينة [103]. وفي



دراستنا الحالية تم استخدام مجهر من نوع (SPM-AA3000, Contact Mode, Angstrom Advanced Inc., USA, 2008).



شكل (3-3): مخطط لآلية عمل مجهر القوة الذرية [103].

### (9-3) التشعيع بأشعة كاما (Irradiation by gamma rays)

استعمل المصدر المشع سيزيوم-137 ( $^{137}\text{Cs}$ ) ، لغرض تشعيع العينات المستعملة في البحث . يطلق عنصر السيزيوم اشعة كاما بطاقة (0.662 MeV) ويجري تصحيح الفعالية بمرور الزمن إذ إن عمر النصف للسيزيوم يساوي (30.07 Year) و كان معدل جرعة التعرض في الوقت الذي تم فيه التشعيع مساوياً الى (0.002464 sv/hr) او (0.24648 rem/hr)، وشععت العينات باستعمال مصدر السيزيوم لمدة اسبوعين.

# الفصل الرابع

## النتائج والمناقشة

# ***CHAPTER FOUR***

## ***Results and Discussion***

#### (1-4) المقدمة

#### (Introduction)

يتضمن هذا الفصل النتائج التي توصلنا إليها ابتداء من الخصائص التركيبية لأغشية أكسيد الكاديوم وعرض الصور المجهرية لطوبوغرافية سطوح الأغشية الرقيقة والتي تم الحصول عليها باستعمال مجهر القوة الذرية وعرض نتائج طبيعة الانتقالات الالكترونية وتحديد فجوة الطاقة البصرية وحساب بعض الثوابت البصرية. أعيدت هذه الحسابات جميعها بعد أن تم تعريض هذه الأغشية لجرعة من أشعة كاما باستعمال المصدر المشع.

#### (2-4) الفحوصات التركيبية

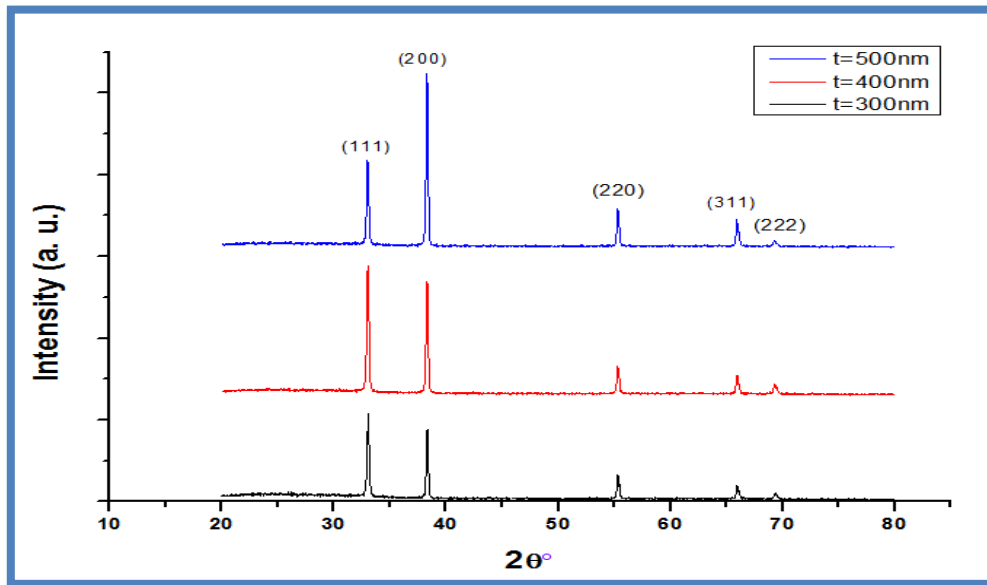
#### (Structural Investigation)

إن أهمية الفحوصات التركيبية تكمن في اعطاء معلومات عن التركيب البلوري للمادة المرسبة باستخدام تقنية حيود الأشعة السينية ومجهر القوة الذرية.

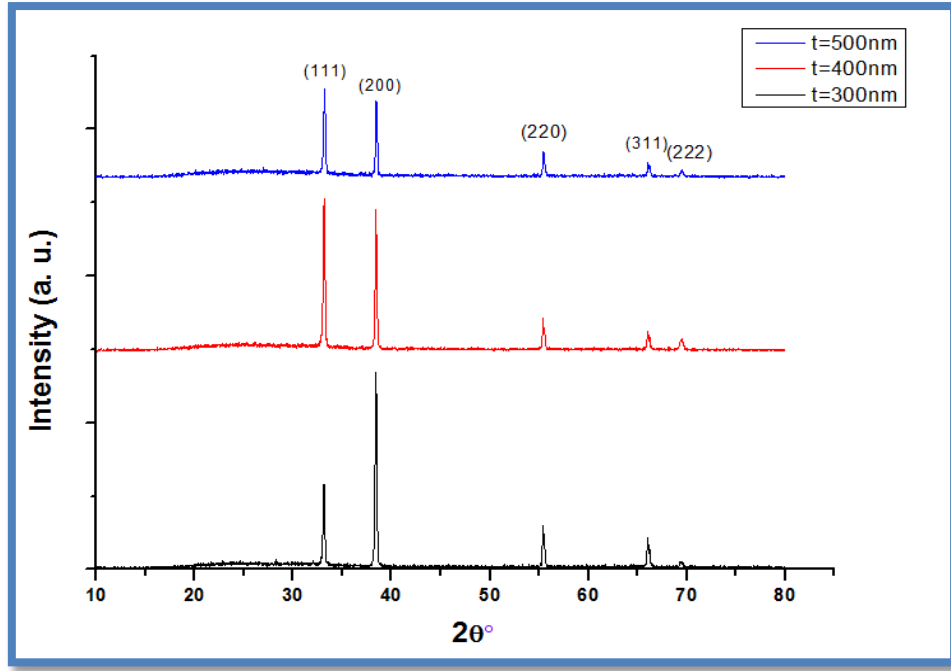
#### (1-2-4) نتائج حيود الأشعة السينية

#### (Results of X-Ray Diffraction (XRD) )

يبين الشكلان (1-4) و(2-4) انماط حيود الأشعة السينية للأغشية المحضرة كافة قبل التشعيع وبعدها وبأسماك مختلفة، ويلاحظ وجود قمم حيود تتناظر المستويات (111)، (200)، (220)، (311) و(222)، وعند مقارنة هذه النتائج مع البطاقة القياسية (ICCD) ذات الرقم التسلسلي (05-0640) كانت النتائج متوافقة الى حد ما، أظهرت نتائج الفحوصات التركيبية إن أغشية أكسيد الكاديوم المشعة وغير المشعة هي ذات طبيعة متعددة التبلور (Polycrystalline) ومن النوع المكعب [23].



شكل (1-4): حيود الأشعة السينية لأغشية أكسيد الكاديوم قبل التشعيع.



شكل (2-4): حيود الأشعة السينية لأغشية أكسيد الكاديوم بعد التشعيع.

وقد تم حساب المسافة البينية بين المستويات البلورية (d) باستخدام قانون براك من العلاقة (2-2) ووجد أن قيم (d) تتفق مع قيم بطاقة (ICCD) لأوكسيد الكاديوم ويمكن ملاحظة تأثير السمك قبل التشعيع وبعدها كما مبين في الجدول (1-4)، وإن قيمة ثابت الشبكة (a<sub>0</sub>) تم حسابها من تحليل طيف الأشعة السينية حسب العلاقة (3-2)، فقد وجد أن ثوابت الشبكة تتفق مع بطاقة (ICCD) ووجد إنها تزداد بزيادة السمك قبل التشعيع لكنها تقل بزيادة السمك بعد التشعيع أي أنها تتغير بشكل قليل بعد التشعيع وهذا يؤكد أن التشعيع أثر في التركيب البلوري لأوكسيد الكاديوم.

كما تم حساب معدل حجم البلوريات (D<sub>av</sub>) باستعمال (Scherrer formula) (4-2)، وقد وُجد أنه بعد التشعيع وعند السمك (500nm، 400nm) نقصان حجم البلوريات والذي يقود إلى نقصان التبلور وزيادته كثافة الانخلاعات (δ) وعدد البلوريات لوحدة المساحة (N<sub>0</sub>) التي تسبب زيادة العيوب البلورية ويؤدي حجم البلوريات للمواد المتبلورة دوراً مهماً في تحديد خصائص المادة وذلك لأن عرض المنحني عند منتصف القمة (FWHM) يزداد ومن ثم ينقص حجم البلوريات أي بمعنى أن حجم البلوريات يتناسب عكسياً مع عرض المنحني عند منتصف القمة. أما عند السمك (300nm) بعد التشعيع نلاحظ زيادة حجم البلوريات وبالتالي نقصان كثافة الانخلاعات (δ) وعدد البلورات لوحدة المساحة (N<sub>0</sub>) التي تسبب نقصان العيوب البلورية وكذلك نلاحظ نقصان عرض المنحني عند

منتصف القمة (FWHM)، ويمكن ملاحظة تأثير السمك قبل التشعيع وبعدها كما مبين في الجدول (1-4). ونلاحظ بعد التشعيع بدأ الاتجاه تدريجيا يتحول الى اتجاه اخر نتيجة التشعيع بأشعة كما مبين في الجدول (1-4).

الجدول (1-4) النتائج التي تم الحصول عليها من حيود الأشعة السينية.

| t (nm)                                             | 300     |          | 400     |          | 500     |         |
|----------------------------------------------------|---------|----------|---------|----------|---------|---------|
| Sample (CdO)                                       | Before  | After    | Before  | After    | Before  | After   |
| hkl                                                | 111     | 200      | 111     | 111      | 200     | 111     |
| I(a.u) (XRD)                                       | 100     | 37       | 100     | 100      | 100     | 100     |
| I (a.u) (ICCD)                                     | 100     | 88       | 100     | 100      | 88      | 100     |
| 2 $\theta$ (XRD) (deg)                             | 33.0546 | 33.0983  | 33.02   | 33.1150  | 38.28   | 33.1572 |
| 2 $\theta$ (deg) (ICCD)                            | 33.0013 | 38.2849  | 33.0013 | 33.0013  | 38.2849 | 33.0013 |
| d(XRD) (Å)                                         | 2.70775 | 2.34320  | 2.71050 | 2.70295  | 2.34929 | 2.69960 |
| d(Å) (ICCD)                                        | 2.71200 | 2.34900  | 2.71200 | 2.71200  | 2.34900 | 2.71200 |
| FWHM (deg)                                         | 0.19560 | 0.19390  | 0.20030 | 0.20090  | 0.16100 | 0.18720 |
| D <sub>av</sub> (nm)                               | 42.4939 | 50.95004 | 41.4931 | 41.37941 | 52.3832 | 44.4125 |
| Lattice constant(Å) (ICCD) (4.695Å)                | 4.68996 | 4.68641  | 4.6954  | 4.68164  | 4.69455 | 4.67585 |
| T <sub>c</sub>                                     | 1.99203 | 2.76243  | 2.04918 | 2.14592  | 2.67379 | 1.97628 |
| $\delta$ (nm <sup>-2</sup> )*10 <sup>4</sup>       | 5.5379  | 3.8522   | 5.80828 | 5.84025  | 3.64431 | 5.0697  |
| N <sub>o</sub> (nm <sup>-2</sup> )*10 <sup>3</sup> | 3.9096  | 2.268    | 5.59928 | 5.64556  | 3.47851 | 5.7076  |

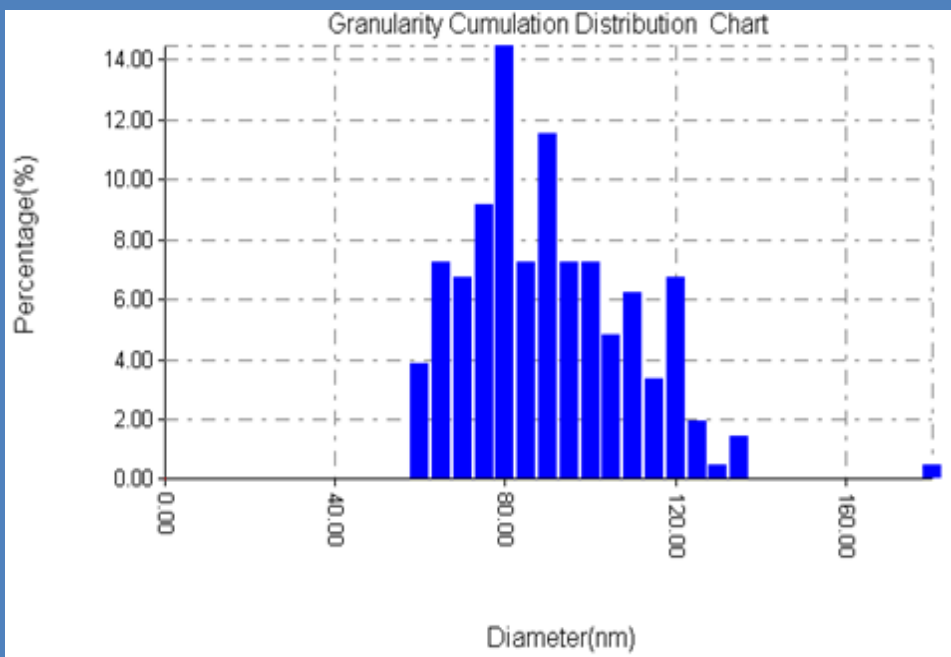
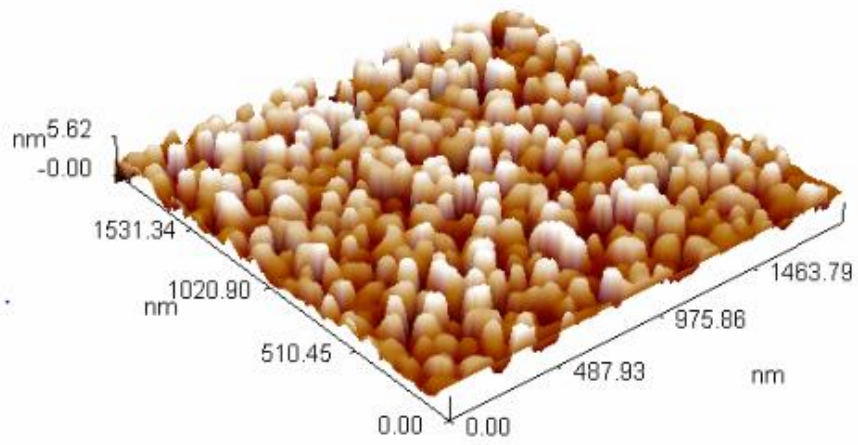
#### (2-2-4) نتائج فحوصات مجهر القوة الذرية

#### (Results of Atomic Force Microscopy (AFM))

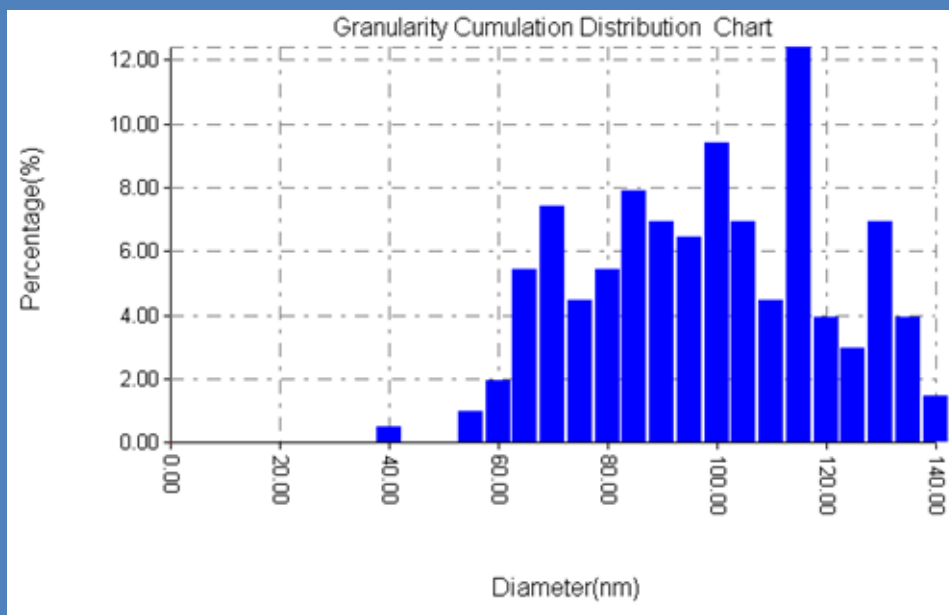
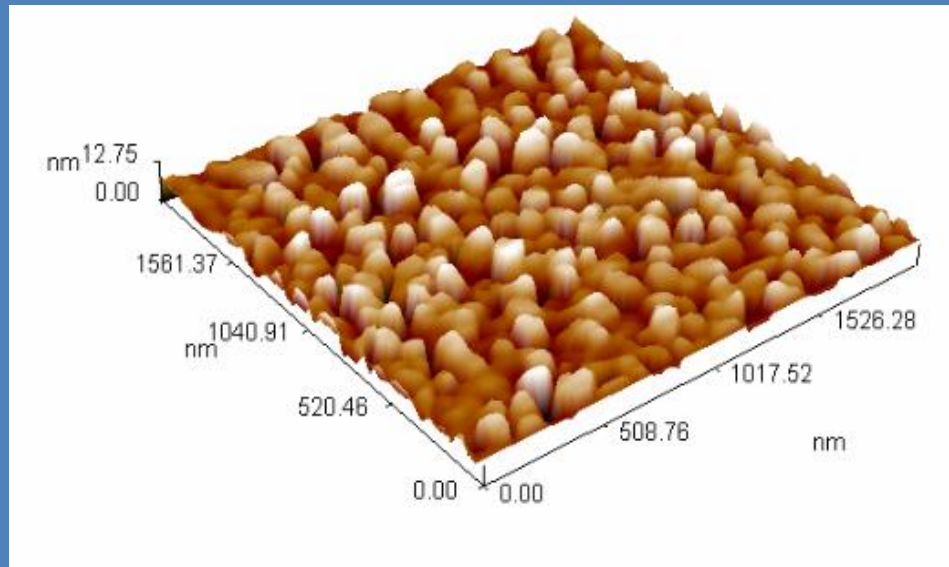
لقد تم دراسة طوبوغرافية سطوح المواد المرسبة باستعمال مجهر القوة الذرية (AFM) ذي القدرة على تصوير هذه السطوح وتحليلها عند مقياس المسح  $2 \times 2 \mu\text{m}^2$ ، يبين الشكل (3-4) و(4-4) صور (AFM) لأغشية أكسيد الكاديوم قبل التشعيع وبعدها إذ إن قيم خشونة السطح (Surface Roughness) لجميع الأغشية المحضرة تزداد بعد التشعيع، وقيم (RMS) تزداد أيضا بعد التشعيع، وبما أن معدل مربع الجذر (RMS) يتناسب مع معدل الحجم الحبيبي فالنتائج تؤكد زيادة معدل حجم الحبيبات عند السمك (300nm) ونقصان الحدود الحبيبية كما موضح بالجدول (2-4). الجدول (2-4) قيم خشونة السطح وقيم (RMS) ومعدل حجم الحبيبات لجميع الأغشية المحضرة.

| t(nm)                       | 300    |       | 400    |       | 500    |       |
|-----------------------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| Sample (CdO)                | Before | After | Before | After | Before | After |
| Surface roughness (nm)      | 1.24   | 6.63  | 2      | 12.4  | 1.7    | 6.09  |
| Root Mean Square (RMS) (nm) | 1.47   | 8.04  | 2.51   | 14.2  | 2.15   | 7.28  |
| Average Grain (nm)          | 88.02  | 96.47 | 95.58  | 75.14 | 80.03  | 72.82 |

يلاحظ من الجدول أن معدل حجم الحبيبات يزداد عند السمك (300nm) بعد التشعيع فإن هذا يؤكد وجود تراكيب نانوية، وعند السمك (400nm، 500nm) نقصان في حجم الحبيبات عكس السمك (300nm).

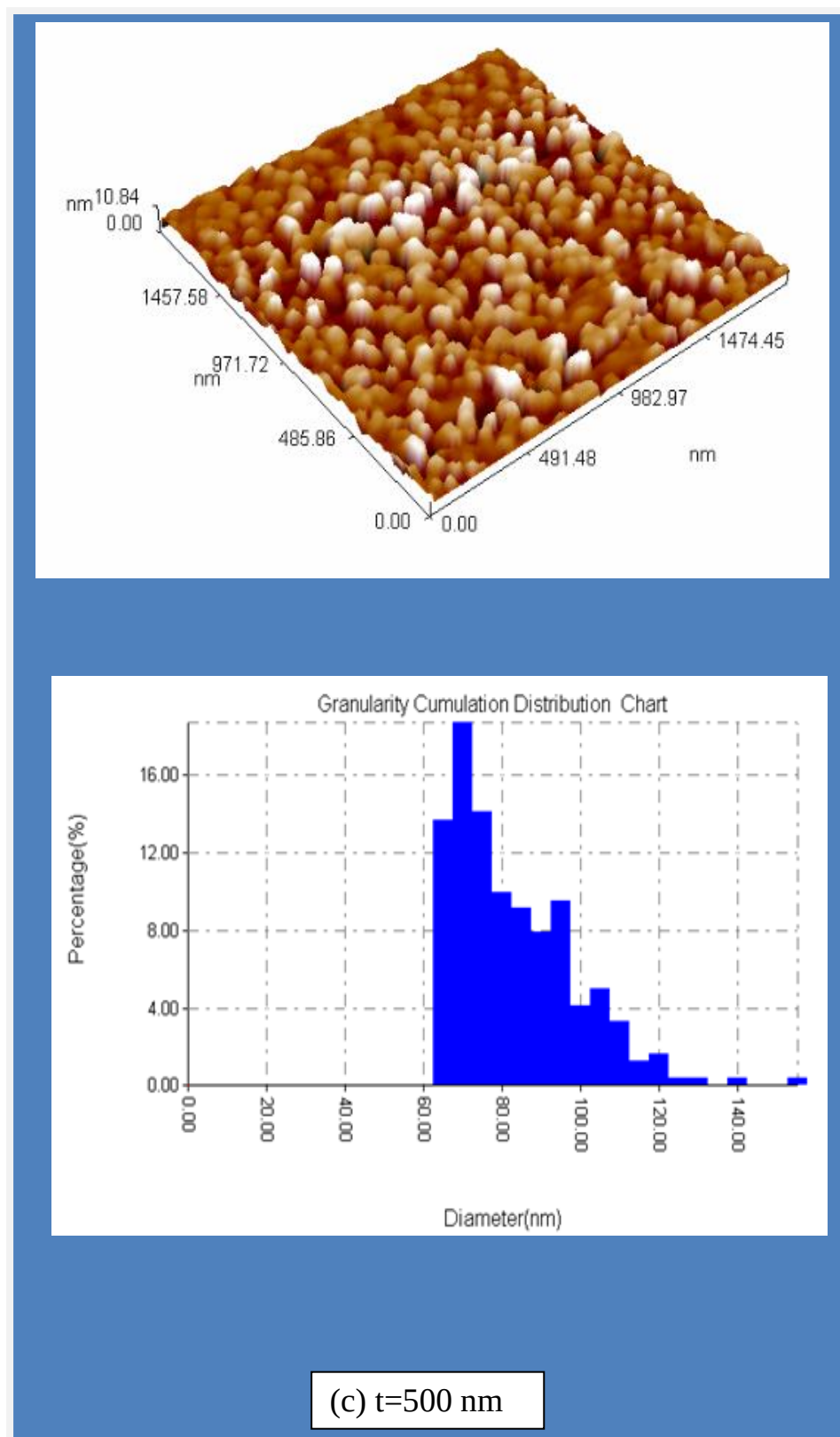


(a)  $t=300$  nm

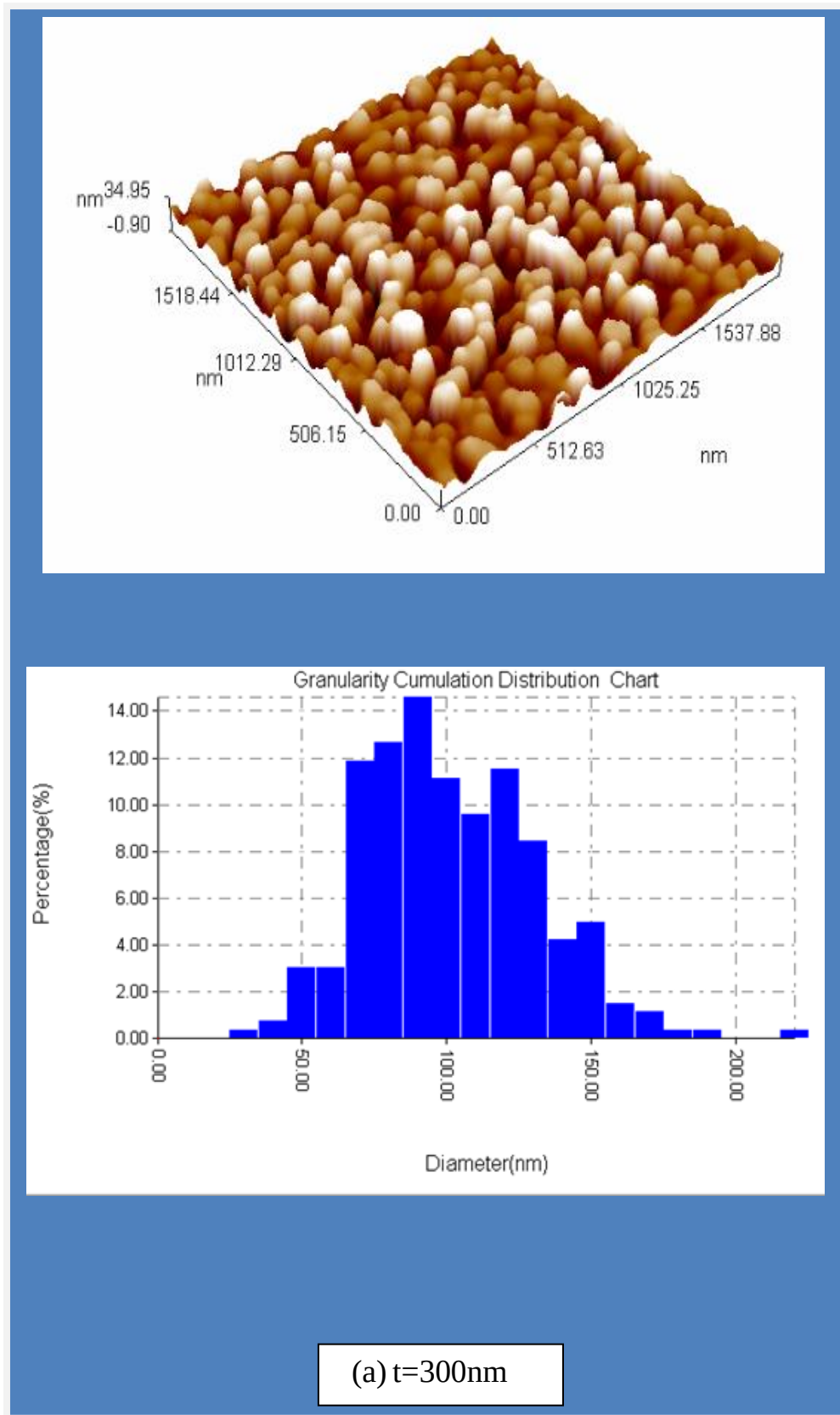


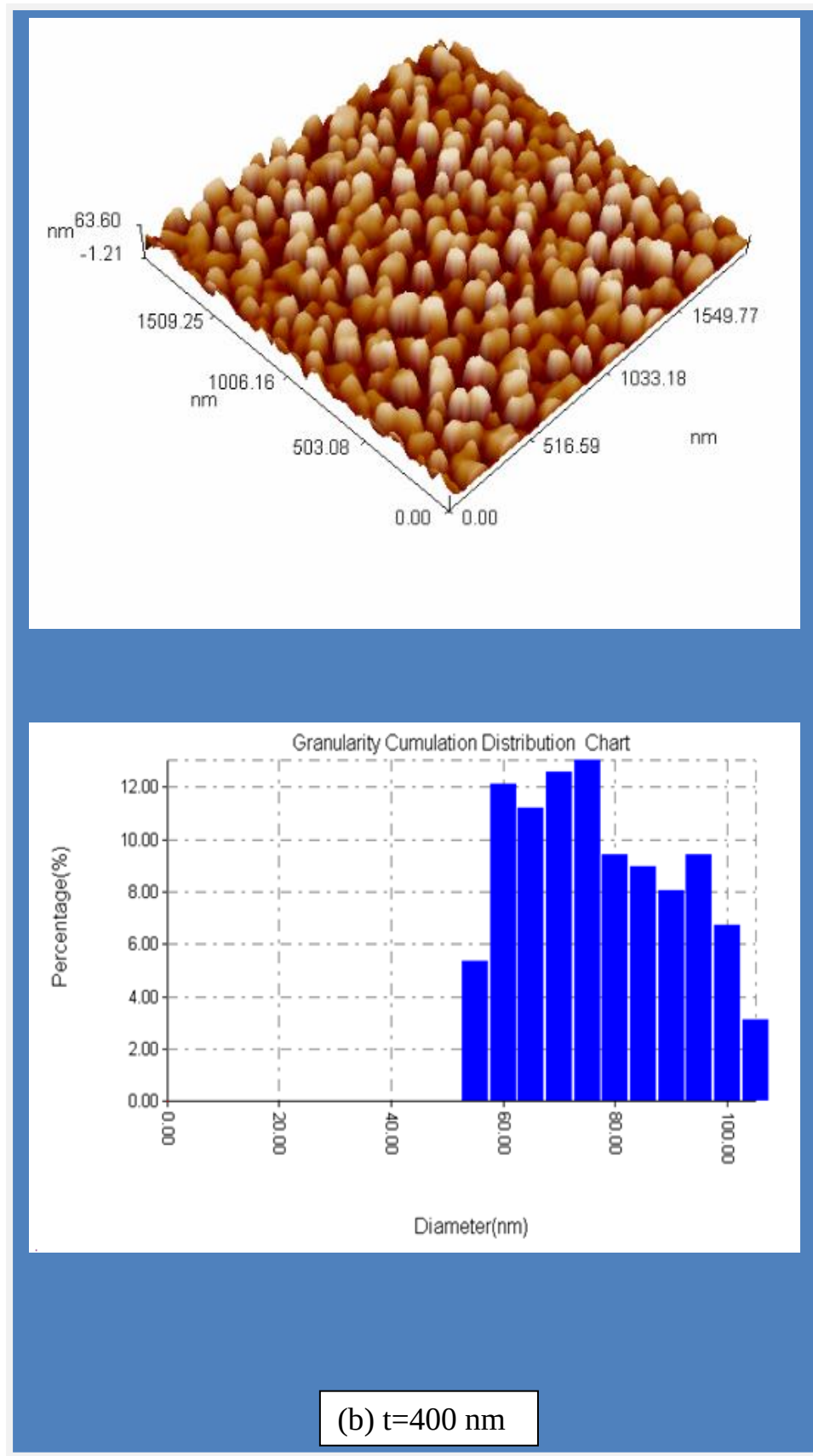
(b)  $t=400$  nm

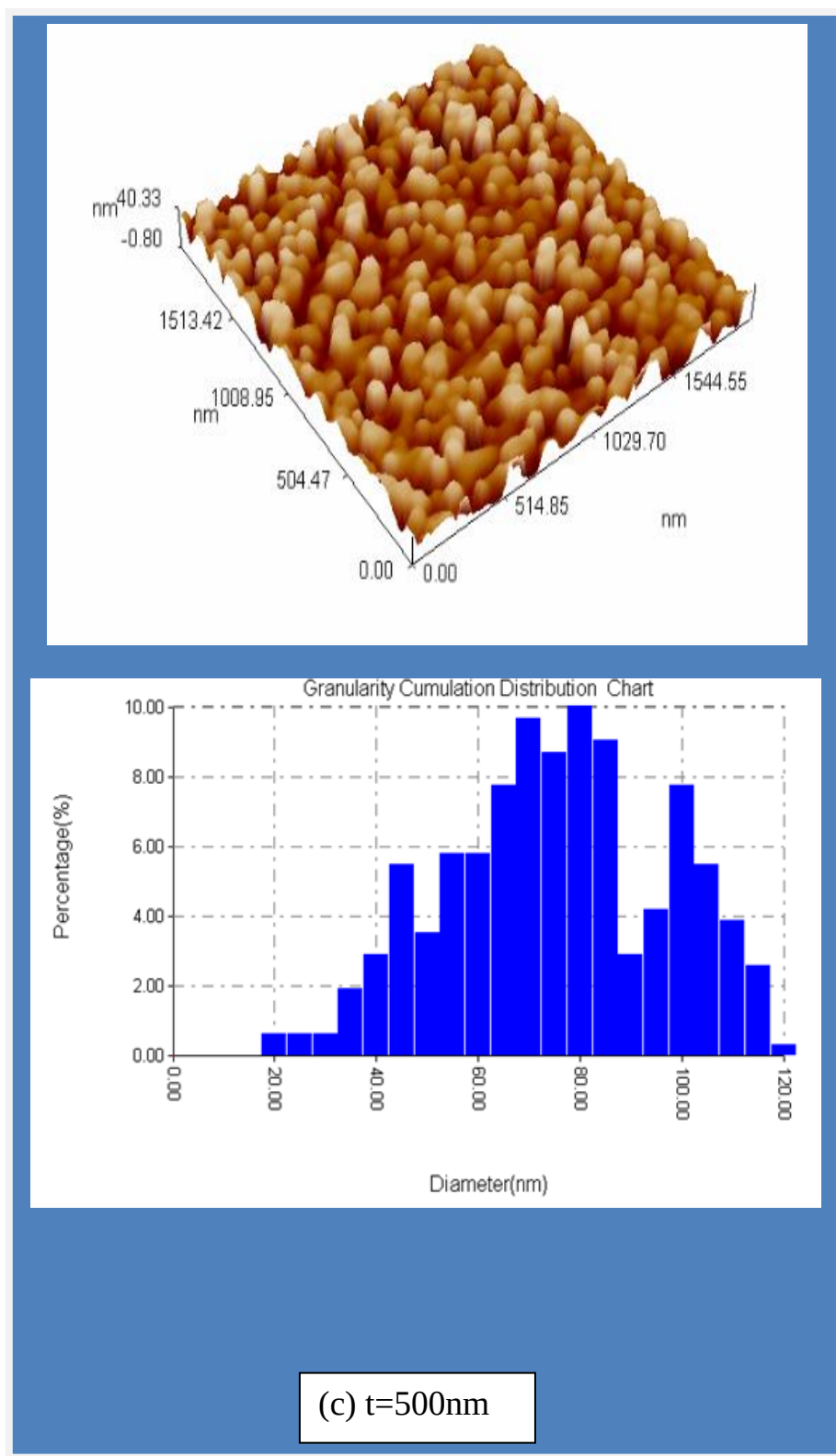




شكل (3-4 a,b,c): صور ونتائج (AFM) لأغشية أكسيد الكاديوم بأسمك مختلفة قبل التشعيع.







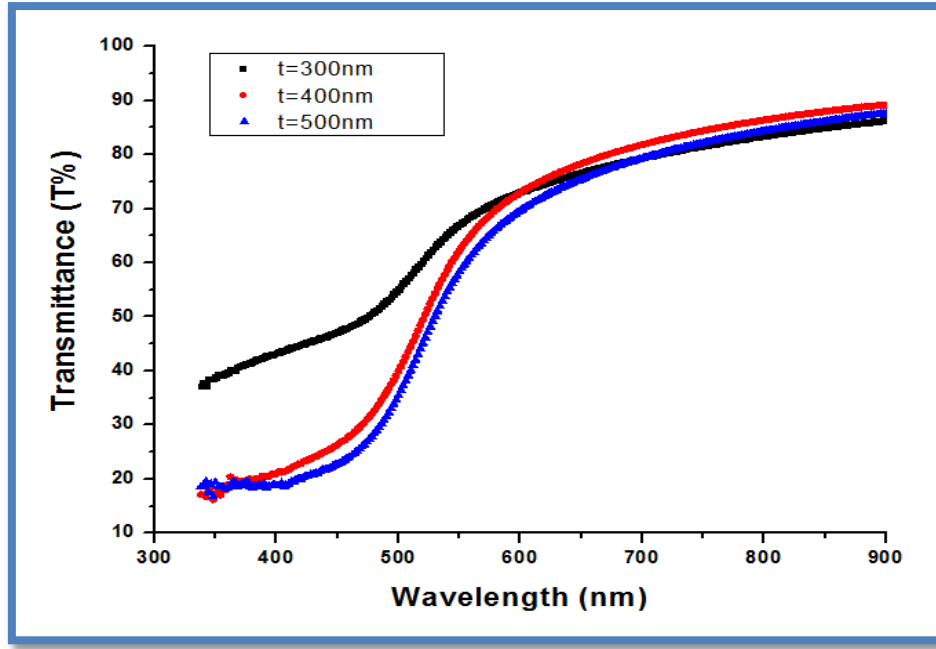
الشكل ( 4-4 a,b,c ): صور ونتائج (AFM) لأغشية أوكسيد الكاديوم بأسمك مختلفة بعد التشعيع.

### (3-4) نتائج القياسات البصرية (Results Optical Measurements)

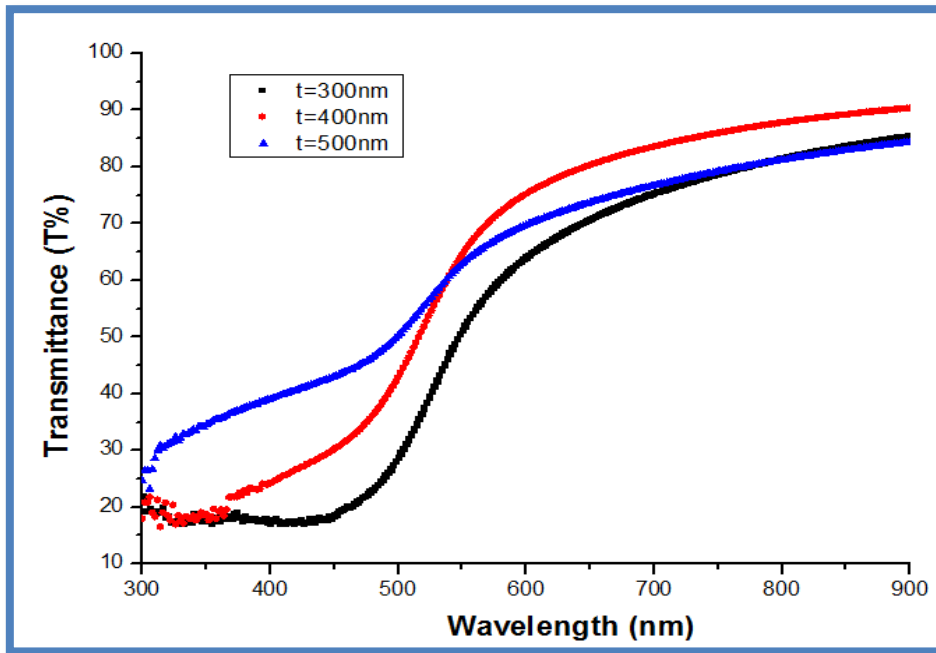
لقد تمت دراسة الخصائص البصرية لأغشية أكسيد الكاديوم (CdO) قبل التشعيع وبعدها ومن خلال طيفي النفاذية والامتصاصية المسجلين للعينات ضمن مدى الأطوال الموجية (380-900)nm تم حساب فجوة الطاقة البصرية للانتقالات الإلكترونية المباشرة المسموحة، وحساب طاقة أورباخ ومعامل الامتصاص والانعكاسية وكما تضمنت هذه الخواص حساب الثوابت البصرية (معامل الخمود، معامل الانكسار، ثابت العزل بجزئيه الحقيقي والخيالي، التوصيلية البصرية كدوال لطاقة الفوتون).

### (1-3-4) النفاذية (Transmittance)

إن طيف النفاذية لأغشية أكسيد الكاديوم (CdO) قبل التشعيع وبعدها كما في الشكلين (5-4) و(6-4) تبدى سلوكاً معاكساً للامتصاصية، حيث أن النفاذية للأغشية كافة تكون اقل ما يمكن عند حافة الامتصاص الاساسية (الاطوال الموجية القصيرة)، و النفاذية تزداد مع زيادة الطول الموجي ثم تبدي زيادة مفاجئة وقوية الى أن تثبت قيمة تقريباً بعد الطول الموجي (550nm) في منطقة الطيف المرئي، قبل التشعيع النفاذية تزداد بزيادة الطول الموجي وتكون اعلى قيمة للنفاذية عند السمك (400nm) عند الطول الموجي (900nm) لأن (CdO) يعد من اكاسيد التوصيل الشفافة (TCO) ذات فجوة صغيرة بالمقارنة مع اكاسيد التوصيل الشفافة الاخر [105,104]. ونلاحظ بعد التشعيع النفاذية لأغشية (CdO) اذ ان الغشاء ذو السمك (500nm) اعلى من الغشاء ذو السمكين (300nm) و(400nm) حتى (525nm) من الطول الموجي ثم تزداد النفاذية للغشاء ذو السمك (400nm) لتكون اعلى من الغشاء ذو السمكين (500nm) و (300nm) لمدى الطول الموجي (525-900nm) كما في الشكل (6-4). ونلاحظ من الشكلين (5-4) و(6-4) ارتفاع الحاد في النفاذية التي تشير الى أن الاغشية الرقيقة لديها تبلور جيد [106]. هناك عدة عوامل تؤثر على قيم النفاذية منها الشوائب ونقص الاوكسجين [107]. ونرى بوضوح تأثير التشعيع على الأغشية خاصة في المنطقة المنخفضة من الطول الموجي الاقل من (550nm) ويمكن أن يعزى هذا التغير في النفاذية للزيادة في حالة الطاقة الداخلية بسبب تأثير اشعة كما [108].



شكل (4-5): النفاذية كدالة لطول الموجي لأغشية أكسيد الكاديوم قبل التشعيع.



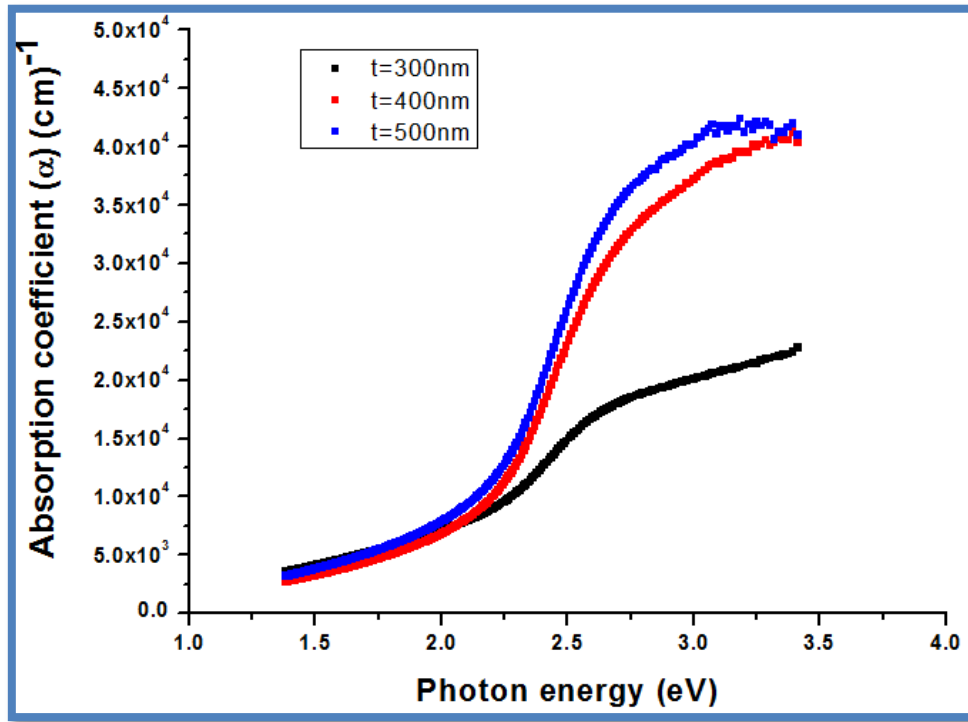
شكل (4-6): النفاذية كدالة لطول الموجي لأغشية أكسيد الكاديوم بعد التشعيع.

#### (2-3-4) معامل الإمتصاص (Absorption Coefficient)

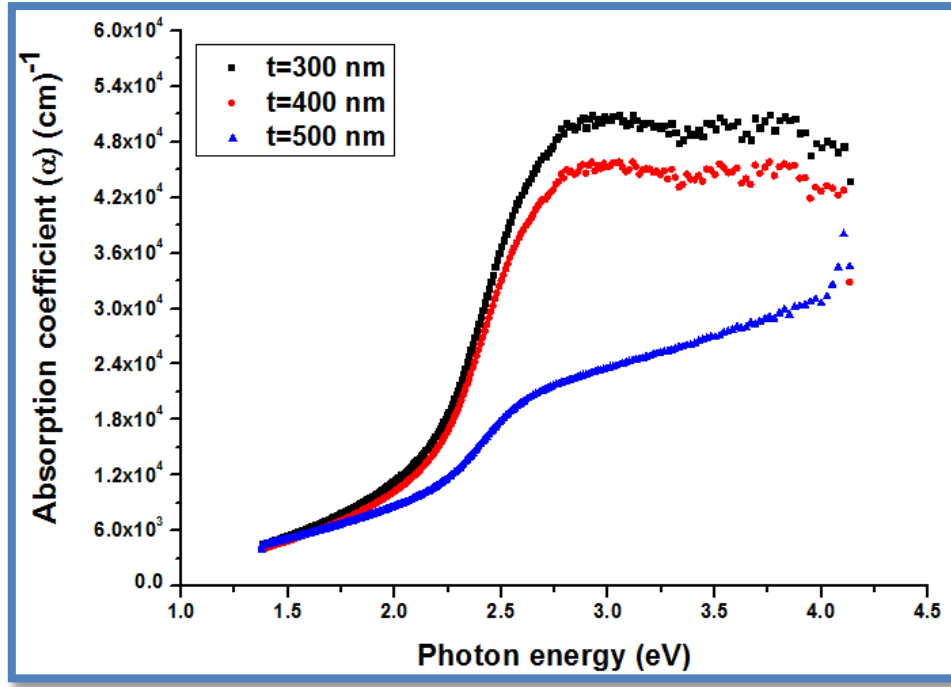
تم حساب معامل الامتصاص من العلاقة (2-10). حيث يبين الشكلان (4-7) و (4-8) تغير معامل الامتصاص ( $\alpha$ ) كدالة لطاقة الفوتون لأغشية أكسيد الكاديوم (CdO) قبل وبعد التشعيع وكذلك لوحظ من الشكل (4-7) تشابه سلوك منحنى معامل

الامتصاص ولجميع الأغشية المحضرة إذ يكون قليلاً عند الطاقات الفوتونية الواطئة وفيها تكون احتمالية الانتقالات الإلكترونية قليلة وتزداد قيم معامل الامتصاص عند حافة الامتصاص الأساسية باتجاه الطاقات الفوتونية العالية وأن معامل الامتصاص عند هذه الطاقات يمتلك قيمة أكبر من  $(10^4 \text{cm}^{-1})$  مما يرجح حدوث انتقالات الكترونية مباشرة مسموحة [109]، إن الاحتمالية الكبيرة للانتقالات الإلكترونية المباشرة تدل على أن الطاقات التي حسبت عندها هذه القيم هي طاقات فجوة مباشرة وكذلك نلاحظ في الشكل (4-7) أن حافة الامتصاص لا تكون حادة وهذا يدل على أن الغشاء المرسب بهذه الطريقة ذو تركيب متعدد التبلور [87].

وعند تشعيه لمدة (اسبوعين) لم يظهر أي تغير في سلوكية الغشاء حيث يقل معامل الامتصاص بزيادة السمك لأنه يعتمد على الأمتصاصية. وطاقة الأمتصاص تتحول باتجاه منطقة الأطوال الموجية العالية وكما مبين في الشكل (4-8).



شكل (4-7): معامل الامتصاص كدالة لطاقة الفوتون لأغشية أكسيد الكاديوم قبل التشعيع.



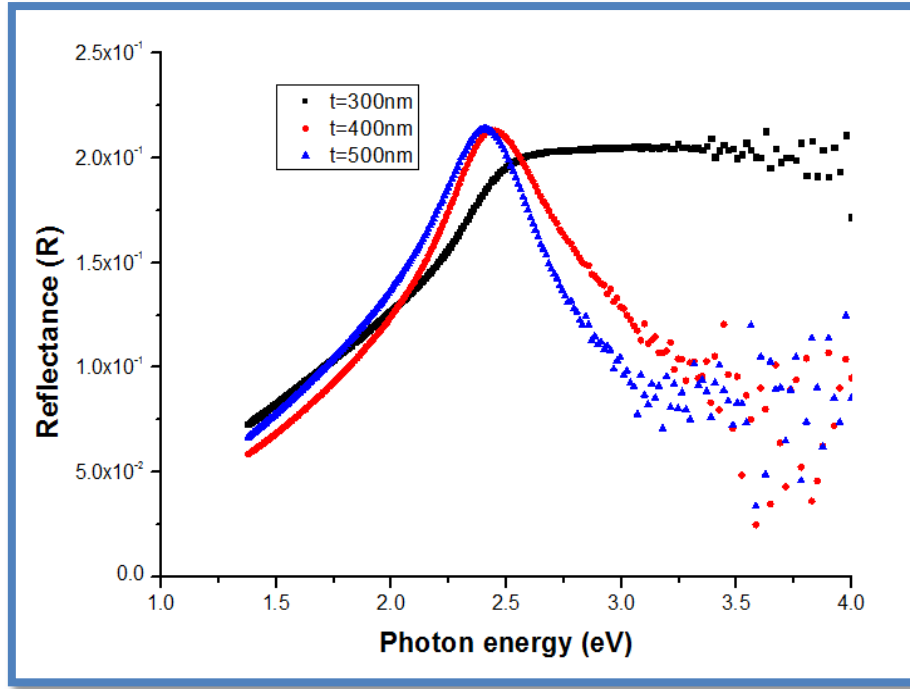
شكل (8-4): معامل الامتصاص كدالة لطاقة الفوتون لأغشية أكسيد الكاديوم بعد التشعيع.

#### (3-3-4) الانعكاسية

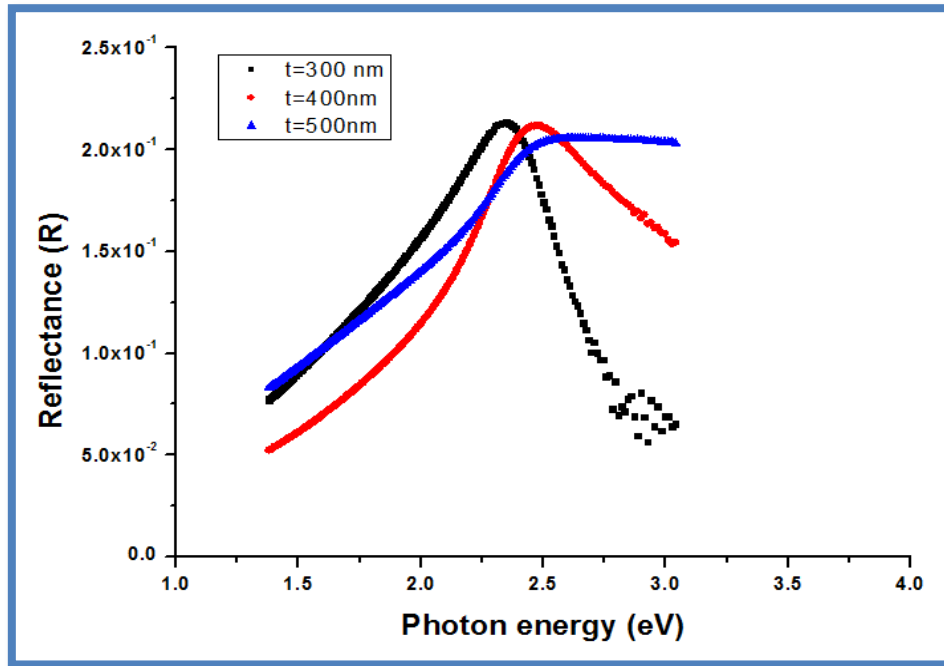
#### (Reflectance)

تم حساب الانعكاسية من طيف الامتصاصية والنفذية بموجب قانون حفظ الطاقة كما موضح في العلاقة (18-2)، يبين الشكلان (9-4) و (10-4) الانعكاسية كدالة لطاقة الفوتون ولجميع الأغشية المحضرة، إذ إن سلوك منحنى الانعكاسية للأغشية قبل وبعد التشعيع يزداد تدريجياً مع زيادة طاقة الفوتون ثم يبدأ بالانخفاض في مدى الطاقات الفوتونية العالية، وتفسير ذلك أن الامتصاص يكون قليلاً جداً عند الطاقات الفوتونية الأقل من قيمة فجوة الطاقة ( $h\nu < E_g$ ) وعند الطاقة المساوية لقيمة فجوة الطاقة تقريباً يزداد بنقصان الامتصاص نتيجة الانتقالات الالكترونية بين حزمي التكافؤ والتوصيل مما يسبب هبوطاً في قيم الانعكاسية.





شكل (4-9): الأنعكاسية كدالة لطاقة الفوتون لأغشية أكسيد الكاديوم قبل التشعيع.



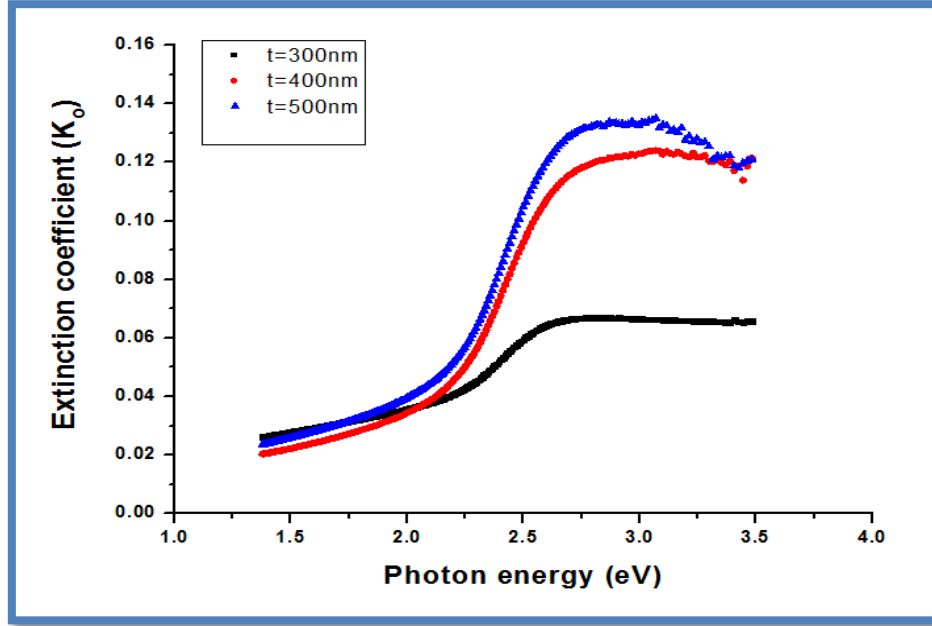
شكل (4-10): الأنعكاسية كدالة لطاقة الفوتون لأغشية أكسيد الكاديوم بعد التشعيع.

#### (Extinction Coefficient)

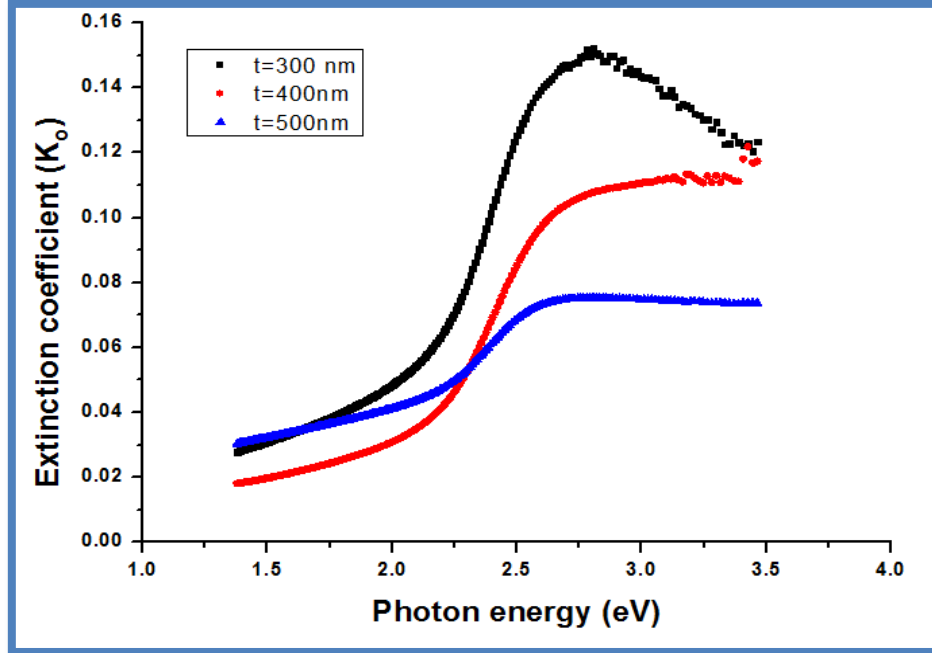
#### (4-3-4) معامل الخمود

تم حساب معامل الخمود للأغشية قبل التشعيع وبعدها اعتماداً على معامل الامتصاص وضمن الأطوال الموجية (380-900) nm وحسب المعادلة (2-22). يبين الشكل (4-11) زيادة

معامل الخمود بزيادة طاقة الفوتون الساقط الا أن قيم معامل الخمود قد تزداد بزيادة السمك. ومن الشكل (4-12) نلاحظ عدم تغير سلوكية المنحني عن شكله قبل التشعيع الا أن قيم معامل الخمود قد قلت بزيادة السمك بعد التشعيع وذلك لانخفاض معامل الامتصاص، ونلاحظ مدى تشابه هذه المنحنيات مع منحنيات معامل الامتصاص وتغيرهما مع طاقة الفوتون وأن هذا التشابه ناتج عن اعتماد حساب قيم معامل الخمود على قيم معامل الامتصاص.



شكل (4-11): معامل الخمود كدالة لطاقة الفوتون لأغشية أكسيد الكاديوم قبل التشعيع.

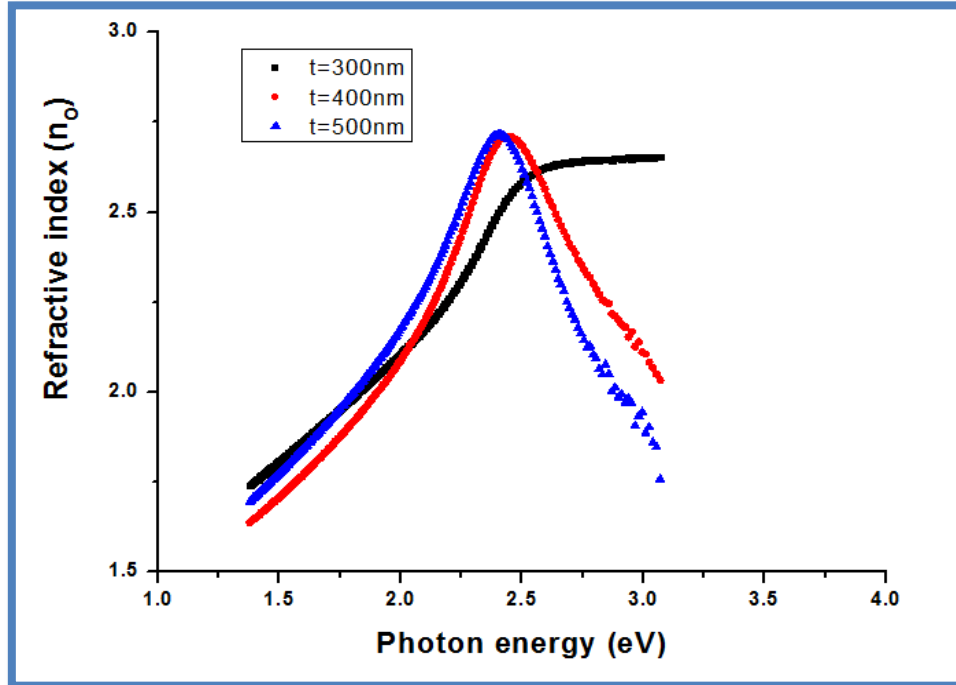


شكل (4-12): معامل الخمود كدالة لطاقة الفوتون لأغشية أكسيد الكاديوم بعد التشعيع.

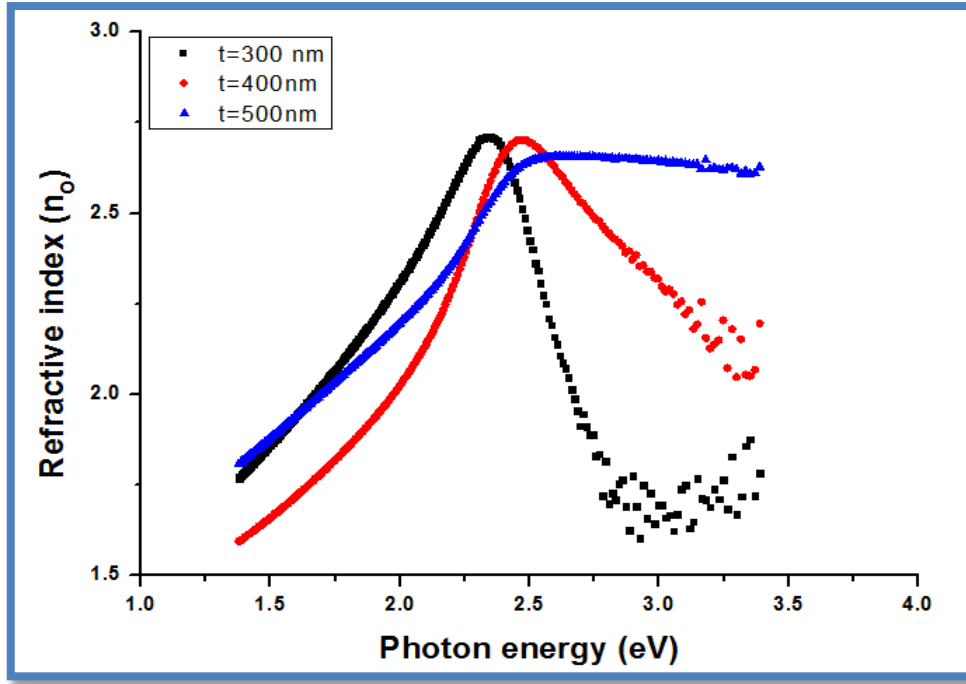
### (Refractive Index)

### (5-3-4) معامل الانكسار

تم حساب معامل الانكسار من خلال معرفة الانعكاسية على وفق المعادلة (20-2) ضمن مدى الأطوال الموجية (380-900)nm. ومن خلال ملاحظة المنحنيات في الشكلان (4-13) و (4-14) نلاحظ سلوك المنحنيات هو نفس السلوك قبل التشعيع وبعدها إذ أن معامل الانكسار يزداد مع زيادة طاقة الفوتون الساقط ليصل إلى الذروة ثم يبدأ بالتناقص للأغشية المحضرة كافة. أن سبب وجود هذه الذروات في كافة الأشكال البيانية هو تزايد قيم معامل الانكسار للأغشية كافة عند الطاقات الفوتونية الواطئة حتى تصل إلى أقصى قيمة عند قيم الطاقات الفوتونية المقابلة لطاقة الفجوة البصرية لكل غشاء ثم بعدها يعاني انخفاضاً في قيمته وهذا الانخفاض ناتج عن زيادة الانتقالات الإلكترونية المباشرة عند تلك الطاقات إذ كل قيمة دنيا لمعامل الانكسار تقابلها قيمة عليا لمعامل الخمود [110]. وعند تشعيع هذه الأغشية وكما في الشكل (4-14) حيث لم يظهر أي تغير في سلوكية المنحني إلا أن قيم معامل الانكسار تزداد عن قيمها قبل التشعيع عند السمك (300nm) وقد يعود السبب إلى أن إجراء عملية التشعيع أدت إلى كبر متوسط قطر الحبيبات البلورية لمادة الغشاء مما يؤدي إلى نقص في نفاذيتها للأشعة الساقطة عليها ومن ثم زيادة معامل انكسارها [28]. إلا أن قيم معامل الانكسار قد قلت عند السمك (400nm، 500nm) بعد التشعيع.



شكل (4-13): معامل الانكسار كدالة لطاقة الفوتون لأغشية أكسيد الكاديوم قبل التشعيع.

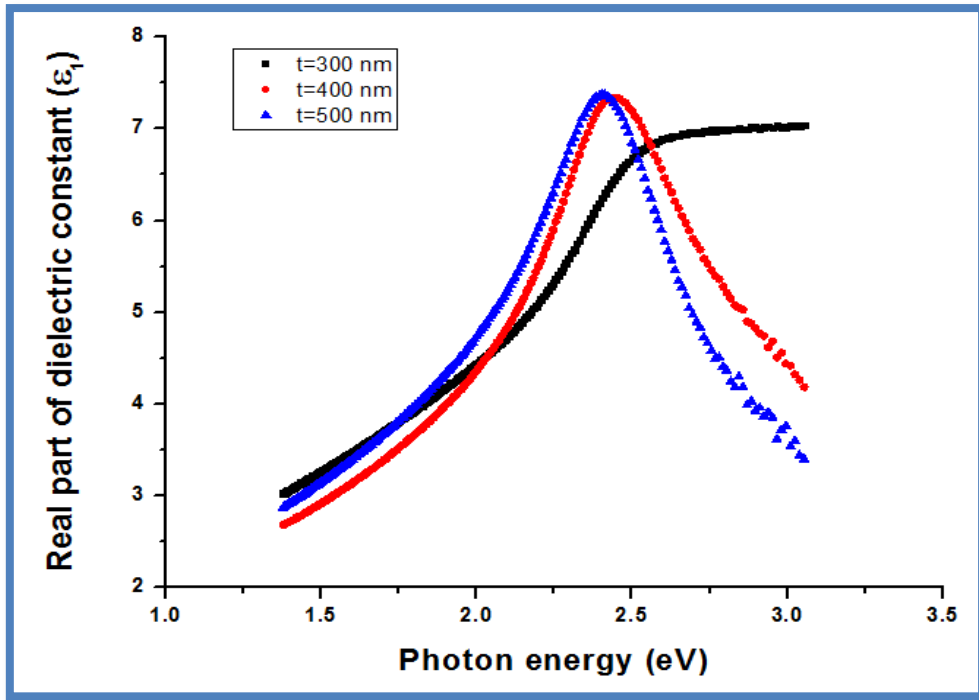


شكل (4-14): معامل الانكسار كدالة لطاقة الفوتون لأغشية أكسيد الكاديوم بعد التشعيع.

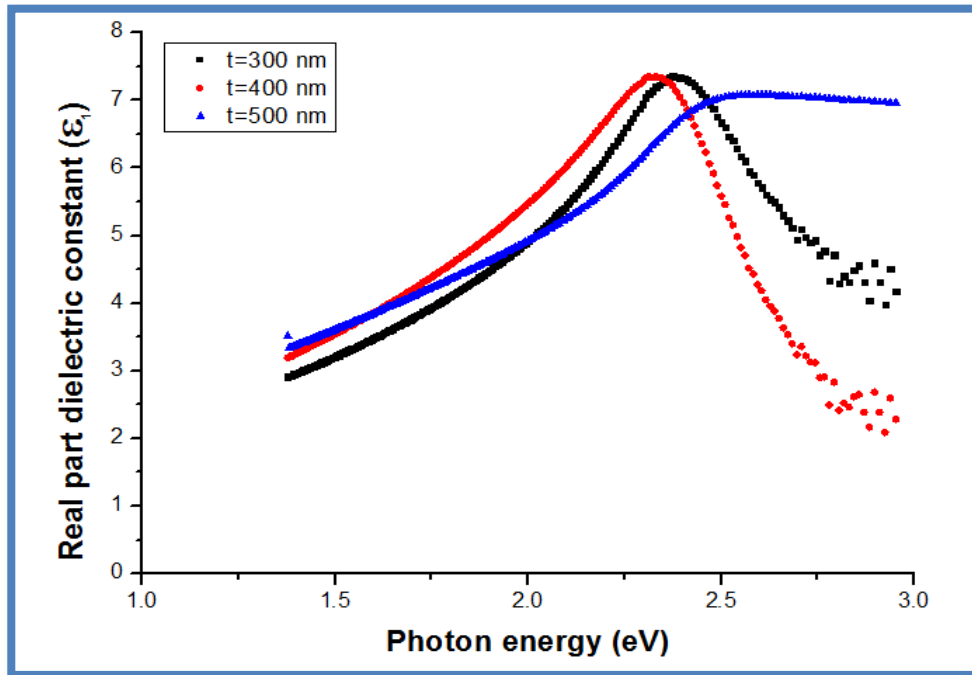
#### (6-3-4) ثابت العزل (Dielectric Constant)

قد تم حساب قيم ( $\epsilon_1$ ) بتطبيق العلاقة (2-27) ضمن مدى الاطوال الموجبة (380-900)nm للأغشية قبل وبعد التشعيع .

يبين الشكلان (4-15) و (4-16) تغير ( $\epsilon_1$ ) كدالة لطاقة الفوتون الساقط وخلال هذه الاشكال يمكن ملاحظة مدى التشابه بين منحنيات هذه الاشكال ومنحنيات معامل الانكسار لهذه الاغشية ويعزى هذا التشابه الى اعتماد حساب قيم الجزء الحقيقي من ثابت ( $\epsilon_1$ ) على قيم معامل الانكسار اكثر من قيم معامل الخمود حسب المعادلة (2-27) وذلك لأن تأثير قيم معامل الخمود يكون ضعيفاً مقارنة مع قيم معامل الانكسار. ونلاحظ أن قيم ( $\epsilon_1$ ) قد زادت عند السمك (300nm) بعد التشعيع وهذا ناشئ عن الزيادة في قيم معامل الانكسار للأغشية بعد التشعيع، الا أن قيم ( $\epsilon_1$ ) قد قلت عند السمك (400nm، 500nm) بعد التشعيع.



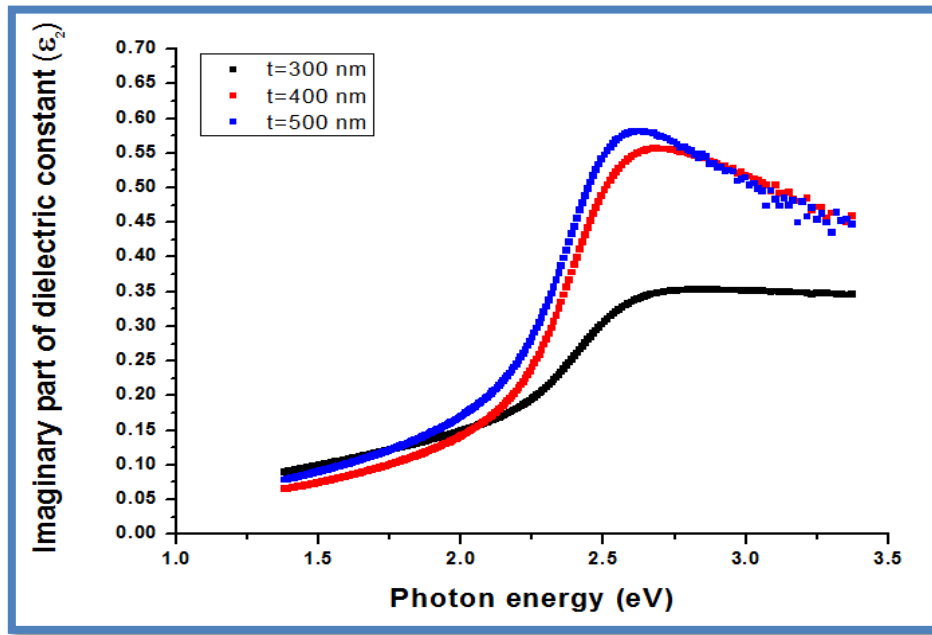
شكل (4-15): الجزء الحقيقي لثابت العزل كدالة لطاقة الفوتون لأغشية أكسيد الكاديوم قبل التشعيع.



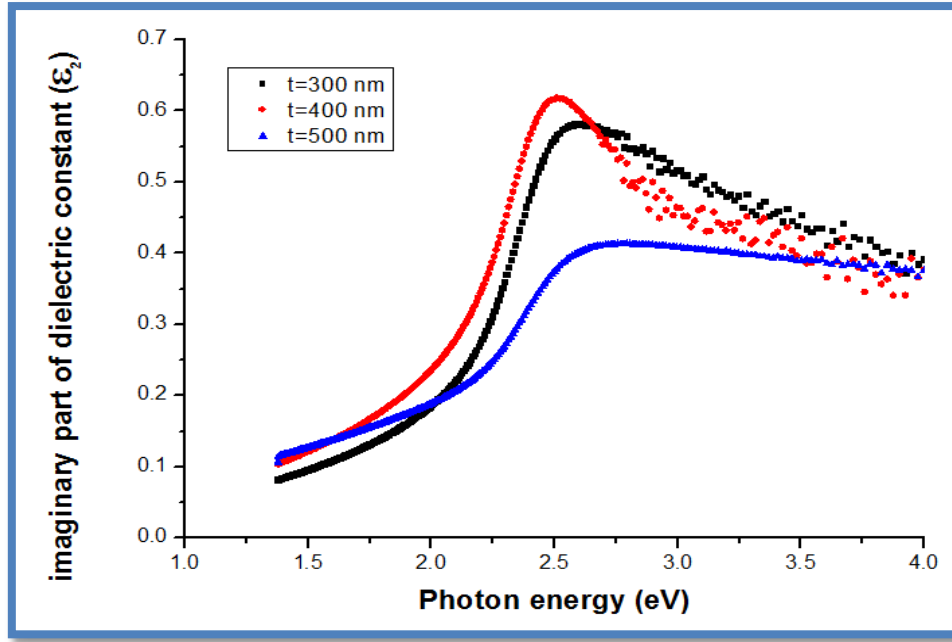
شكل (4-16): الجزء الحقيقي لثابت العزل كدالة لطاقة الفوتون لأغشية أكسيد الكاديوم بعد التشعيع.

اما عند دراسة الجزء الخيالي لثابت العزل والذي يمثل مقياساً لحصول امتصاص طاقة الاشعاع الساقط من قبل ذرات المادة .

يلاحظ في الشكلان (17-4) و(18-4) تغير الجزء الخيالي لثابت العزل كدالة لطاقة الفوتون الساقط للأغشية كافة. إن الذروة عند القيم العالية للطاقات الفوتونية تمثل انقلاب جانب التحذب الموجود في منحنى معامل الخمود وذلك لارتباط مفهوم الجزء الخيالي لثابت العزل بمفهوم معامل الخمود، ومن اعتماد حساب قيم ( $\epsilon_2$ ) على معامل الخمود حسب معادلة (28-2). ونلاحظ أن قيم ( $\epsilon_2$ ) تزداد عند السمك (300nm) بعد التشعيع وهذا ناشئ عن الزيادة في قيم معامل الخمود للأغشية بعد التشعيع، إلا أن قيم ( $\epsilon_2$ ) قد قلت عند السمك (500nm، 400nm) بعد التشعيع، قد تكون ناشئة عن نقصان قيمة معامل الخمود بعد التشعيع.



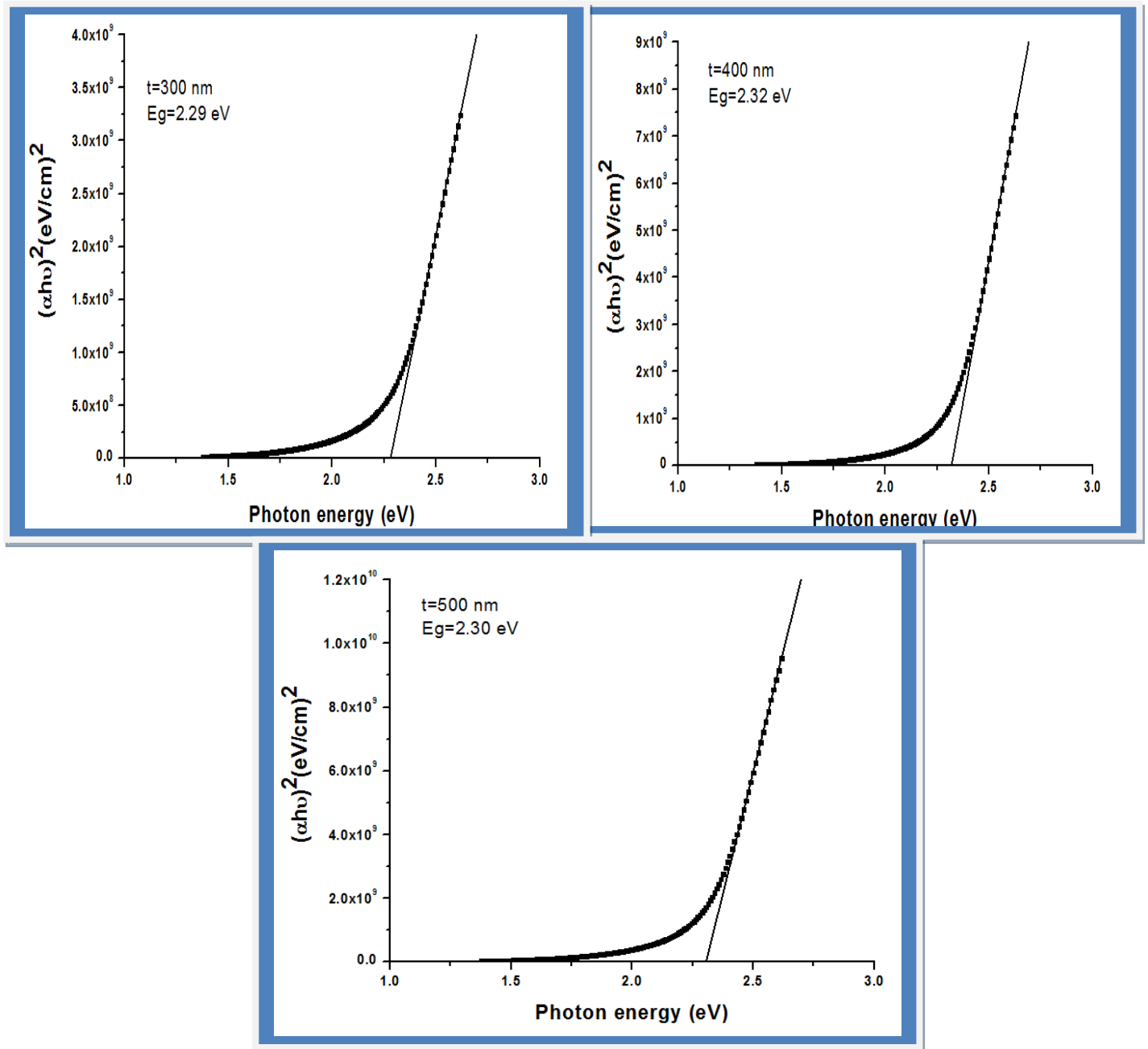
شكل (17-4): الجزء الخيالي لثابت العزل الكهربائي كدالة لطاقة الفوتون لأغشية أكسيد الكاديوم قبل التشعيع.



شكل (4-18) الجزء الخيالي لثابت العزل الكهربائي كدالة لطاقة الفوتون لأغشية أكسيد الكاديوم بعد التشعيع.

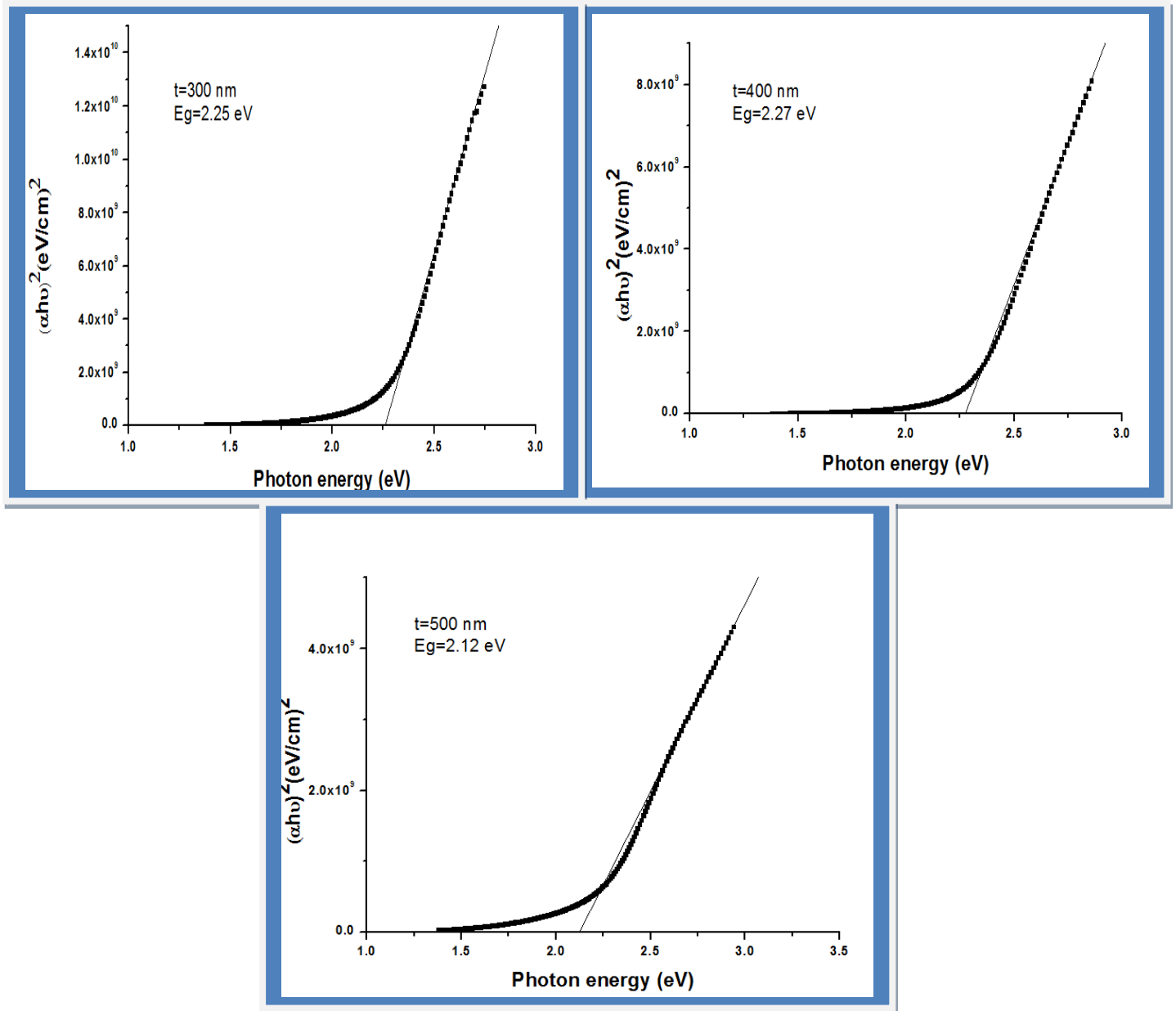
#### (Optical Energy gap) فجوة الطاقة البصرية (4-3-7)

تم حساب فجوة الطاقة البصرية للانتقالات الإلكترونية المباشرة المسموحة لأغشية أكسيد الكاديوم (CdO) قبل التشعيع وبعدها باستخدام العلاقة (2-11) إذ تكون قيمة  $(r=1/2)$ ، وذلك برسم العلاقة الخطية بين  $(\alpha h\nu)^2$  وبين طاقة الفوتون الساقط  $(h\nu)$  بمد الجزء المستقيم من المنحني ليقطع محور طاقة الفوتون عند النقطة  $(\alpha h\nu)^2 = 0$  تتحقق العلاقة (2-11)، وبمعنى آخر أن  $(E_g = h\nu)$  أي أن نقطة القطع تمثل قيمة فجوة الطاقة البصرية  $(E_g^{opt})$  للانتقال المباشر المسموح، نلاحظ أن سلوك الغشاء بعد التشعيع كان مشابهاً إلى سلوكه قبل التشعيع إلا أن قيم فجوة الطاقة البصرية قد قلت بعد التشعيع وهذا يسبب زيادة في كثافة مواقع الحالات في فجوة الطاقة التي تؤدي إلى نقصان فجوة الطاقة [28].



شكل (4-19): فجوة الطاقة البصرية كدالة لطاقة الفوتون لأغشية أكسيد الكاديوم قبل التشعيع.





شكل (20-4): فجوة الطاقة البصرية كدالة لطاقة الفوتون لأغشية أكسيد الكاديوم بعد التشعيع.

ونلاحظ من الجدول (3-4) الذي يستعرض قيم فجوة الطاقة لأغشية أكسيد الكاديوم للدراسة الحالية الذي يبين النقصان في قيمة فجوة الطاقة والسبب هو أن التشعيع أدى إلى خلق مستويات مانحة داخل فجوة الطاقة بالقرب من حزمة التوصيل، وأن وجود هذه المستويات يزيد من احتمالية امتصاص الفوتونات ذات الأطوال الموجية الطويلة مما يؤدي إلى تقليل قيمة فجوة الطاقة.

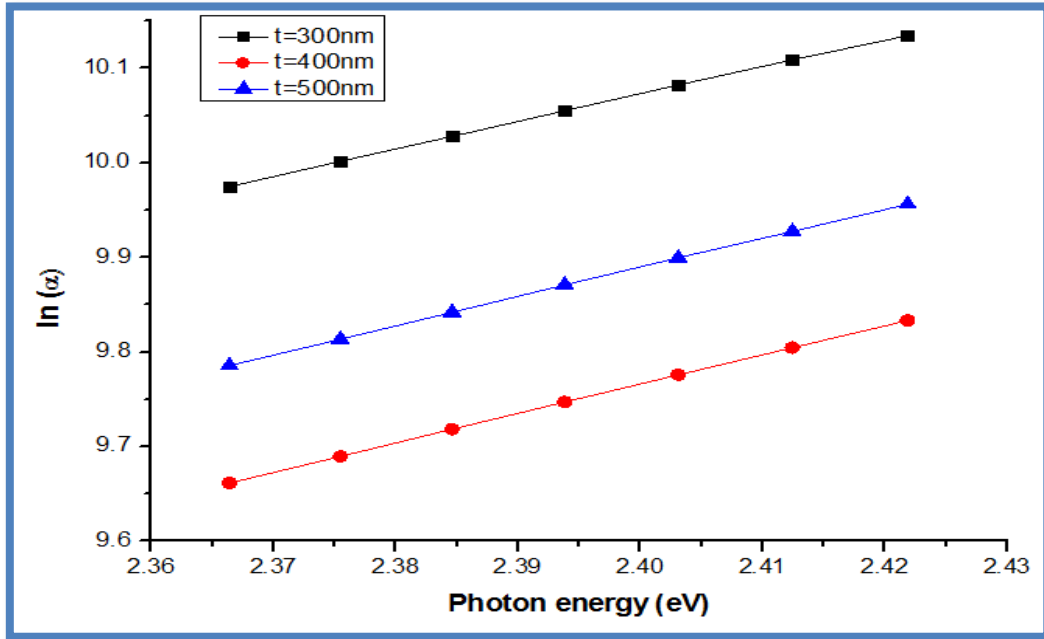
الجدول (3-4): قيم فجوة الطاقة لأغشية أكسيد الكاديوم للدراسة الحالية.

| t (nm)       | 300    |       | 400    |       | 500    |       |
|--------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| Sample (CdO) | Before | After | Before | After | Before | After |
| Eg (eV)      | 2.29   | 2.25  | 2.32   | 2.27  | 2.30   | 2.12  |

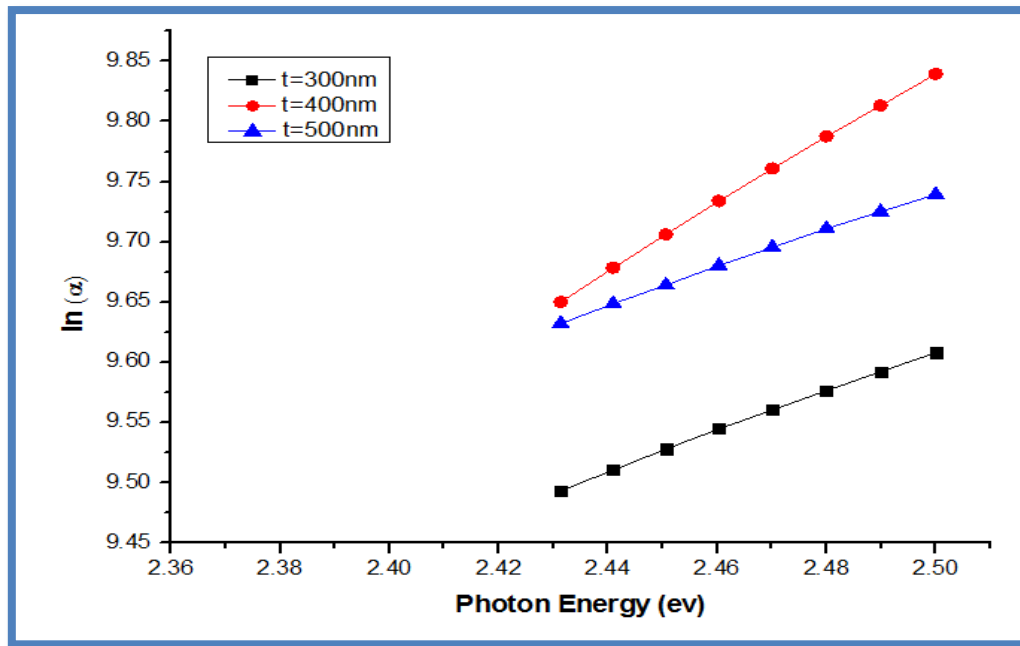
### (Urbach Tails Energy)

### (8-3-4) طاقة ذيول اورباخ

تم حساب طاقة ذيول اورباخ لأغشية أكسيد الكاديوم (CdO) قبل وبعد التشعيع باستخدام العلاقة (29-2)، والشكلان (21-4) و (22-4) يبينان العلاقة بين  $(\ln \alpha)$  وطاقة الفوتون  $(h\nu)$  قبل التشعيع وبعدها، حيث إن طاقة أورباخ تُحسب من مقلوب ميل الخط المستقيم للمنطقة الأسية أذ نلاحظ أن قيمتها تتناسب عكسياً مع قيم فجوة الطاقة البصرية.



شكل (21-4): طاقة ذيول اورباخ كدالة لطاقة الفوتون لأغشية أكسيد الكاديوم قبل التشعيع.

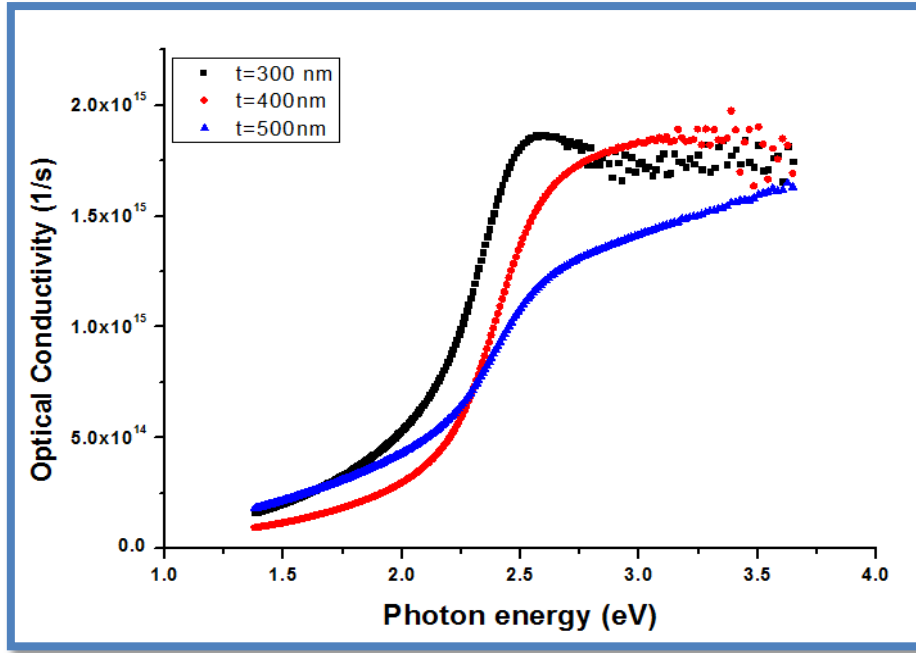


شكل (4-22): طاقة ذبول اورباخ كدالة لطاقة الفوتون لأغشية أكسيد الكاديوم بعد التشعيع.  
ونلاحظ من الجدول (4-4) والذي يمثل قيم طاقة اورباخ لأغشية أكسيد الكاديوم قبل التشعيع وبعده بأن قيمتها تزداد بعد التشعيع.  
الجدول (4-4): قيم طاقة ذبول اورباخ لأغشية أكسيد الكاديوم قبل التشعيع وبعدها.

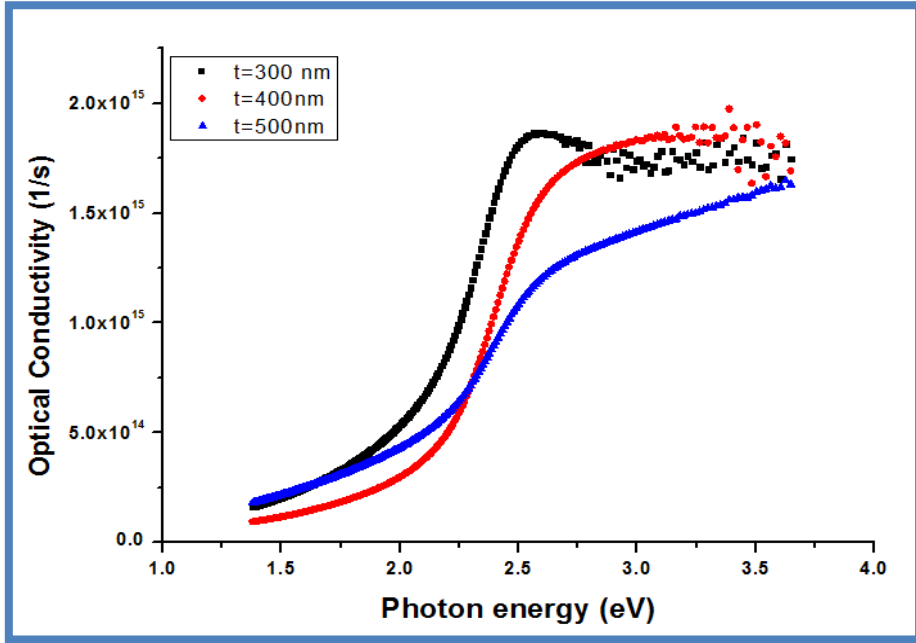
| t(nm)                           | 300     |         | 400     |         | 500     |         |
|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Sample (CdO)                    | Before  | After   | Before  | After   | Before  | After   |
| قيم طاقة اورباخ<br>$E_u$ (m eV) | 339.043 | 588.065 | 319.739 | 337.809 | 321.289 | 621.592 |

### (9-3-4) التوصيلية البصرية (Optical Conductivity)

تم حساب التوصيلية البصرية من العلاقة (30-2)، حيث يبين الشكلان (23-4) و(24-4) تغير التوصيلية البصرية كدالة لطاقة الفوتون لجميع الأغشية، اذ نلاحظ أن التوصيلية للغشاء (500nm، 400nm) تقل بعد التشعيع اما عند الغشاء ذو السمك (300nm) فتزداد التوصيلية بعد التشعيع بحسب العلاقة (30-2) لارتباطها بمعامل الامتصاص.



شكل (4-23): التوصيلية البصرية كدالة لطاقة الفوتون لأغشية أكسيد الكاديوم قبل التشعيع.



شكل (4-24): التوصيلية البصرية كدالة لطاقة الفوتون لأغشية أكسيد الكاديوم بعد التشعيع.

#### (4-4) الاستنتاجات (Conclusion)

1- أظهرت نتائج حيود الأشعة السينية أن أغشية أكسيد الكاديوم المشعة وغير المشعة والمرسبة على قواعد زجاجية والمحضرة بطريقة التحلل الكيميائي الحراري هي ذات طبيعة متعددة التبلور (Polycrystalline) ومن النوع المكعب وأن التشعيع أثر في طبيعة التركيب البلوري.

- 2- تبين من نتائج فحوصات مجهر القوة الذرية أن التشعيع أدى إلى زيادة قيم خشونة السطح والجذر التربيعي لمتوسط الخشونة.
- 3- التشعيع باشعة كاما قد أدى إلى نقصان درجة التبلور في الأغشية ذات السمك (400nm، 500nm) واتضح ذلك من النقصان الحاصل في معدل الحجم الحبيبي.
- 4- التغير البسيط في قيم ثابت الشبكة في التركيب البلوري بعد التشعيع أدى إلى تغير قيم معامل الانكسار.
- 5- دلت نتائج القياسات البصرية على أن طبيعة الانتقالات الإلكترونية كانت انتقالات إلكترونية مباشرة مسموحة.
- 6- الأغشية كافة قبل التشعيع وبعدها ذات نفاذية ثابتة في المنطقة المرئية لذلك تصلح أن تستخدم كنافذة في الخلايا الشمسية.
- 7- قيمة فجوة الطاقة تقل بعد التشعيع عما هي عليها قبل التشعيع.
- 8- زيادة قيمة ثابت العزل الحقيقي للمادة عند السمك (300nm) بعد التشعيع يؤدي إلى زيادة قابلية المادة على الاستقطاب.

#### (5-4) المشاريع المستقبلية (Future Works)

- 1- دراسة تأثير التشعيع النيوتروني على بعض الخواص الفيزيائية لأغشية أكسيد الكاديوم المحضر كيميائياً.
- 2- دراسة تأثير المجال المختلط (كاما و النيوترون) على بعض الخواص الفيزيائية لأغشية أكسيد الكاديوم المحضر كيميائياً.
- 3- دراسة تأثير البوزترونات على بعض الخواص الفيزيائية لأغشية أكسيد الكاديوم المحضر كيميائياً.

المصادر

***REFERENCES***

## المصادر

- [1] K. L. Chopra, "**Thin Film Phenomena**", Mc Graw-Hill, New York, (1969).
- [2] K. D. Loaver, "**Thin Films**", Wykohan Publications, London, (1971).
- [3] احمد امين سليمان، احمد فؤاد باشا و شريف احمد خيرى، "فيزياء الجوامد" مطبعة دار الفكر العربي (٢٠٠٠).
- [4] S. A. Salaman, "**Preparation and Study of Some Semiconducting Properties of  $\text{CuI}(\text{Se}_x\text{T}_{1-x})$  Thin Films**", M.Sc. Thesis, Science College, Al-Mustaniriya University, (1998).
- [5] J. R. Son, "**Thin Film Technologies**", 2nd Ed. (1986).
- [6] L. Eckortova, "**Physics of thin films**", (Plenum Press), (1977).
- [7] H. G. Rashid, "**Design and Optimization of Thin Films Optical Filters with Applications in the Visible and Infrared Regions**", Ph. D. thesis, Al-Mustansiriya University, (1996).
- [8] K. L. Chopra and I. Kaur, "**Thin Film Device Applications**", Plenum Press, New York, (1983).
- [9] M. Krunk, "**Thin Films for Photovoltaics by Chemical Methods**", Tallinn University of Technology, Estonia, (2004).
- [10] A. W. Metz, J. R. Ireland, J. Guozheng, R. p. S. M. Lobo, Y. Yang, J. Ni, C. L. Stern, V. P. Dravid, N. Bontemps, C. R. Kannewurf, K. R. Poeppelmeier and T. J. Marks, " **Transparent Conducting Oxides: Texture and Microstructure Effects on Charge Carrier Mobility in MOCVD-Derived CdO Thin Films**

- Grown with a Thermally Stable, Low-Melting Precursor", J. Am. Chem. Soc, Vol. 126, pp. (8477-92), (2004).**
- [11] G. Kiriakidis, H. Ouacha and N. Katsarakis, **"InOx Nanostructured Thin Films: Electrical and Sensing Characterization"**, Rev.Adv. Mater. Sci. vol. 4, pp. (32-40), (2003).
- [12] Timothy J. Coutts, David L. Young and Xiaonanli, [www.mrs.org/publications/bulletin](http://www.mrs.org/publications/bulletin), (2000).
- [13] س. جاميرز وازك، هولبيدي، **"الكيمياء اللاعضوية الحديثة"**، ترجمة د. وسام ابراهيم، ادريس عبد القادر، مطبعة جامعة الموصل، (١٩٨٠).
- [14] R. C. Weast and M. J. Astle, **"Hand Book of Chemistry and Physics"**, (CRC press), (1979).
- [15] Z. M. Jarzberzki, **"Oxide Semiconductors"**, pergamon press, (1973).
- [16] A. H. Omran, **"A study of Optical and Electrical Properties of CdO, CuO Thin Films and Their Mixture Prepared by Chemical Spray Pyrolysis "**, M. SC, Thesis. AL-Mustansiriya University (1998).
- [17] F. T. J. Smeith and S. L. Lyu, **"Amorphous Transparent Conductors: The CdO – ZnO<sub>2</sub> System"**, (J. Electro Chem. Soc.) vol. 128, no. 5, p. 1083 (1981).
- [18] F. A. Cotton, G. Wilkinson, C. A. Murillo and M. Bochmann, **"Advanced Inorganic Chemistry"**, John Wiley and Sons (1999).



- [19] **Periodic Table:** Cadmium, [www.webelements.com/webelements/elements/.text/Cd/xtal.html](http://www.webelements.com/webelements/elements/.text/Cd/xtal.html) Document Served: (2007).
- [20] D. R. Lide, "**Chemical Rubber Compang Handbook of Chemistry and Physics**", CRC Press, Boca Raton, Florida, USA, 77th edition, (1996).
- [21] Cl. Zuniga - Romero, G. Torres -Delgado, S. Jimenez-Sandoval, O. Jimenez- Sandoval and R. Castanedo-PEREZ, "**Influence of Firing Temperature on the Properties of CdO Thin Films Obtained by the Sol-Gel Method**", Modern physics letters B, Vol. 15, pp. (17-19), (2001).
- [22] O. Vigil, F. Cruz, A. Morales- Acevedo, G. Contreras- Puente, L. Vaillant and G. Santana, " **Structural and Optical Properties of Annealed CdO Thin Films Prepared by Spray Pyrolysis**", Materials Chemistry and Physics, Vol. 68, pp.(249-252), (2001).
- [23] A. A. Dakhel, F. Z. Henari, Gry. Res. Technol, "**Optical Characterization of Thermally Evaporated Thin CdO Films**", Crystal Research and Technology, Vol. 38, pp. (979-985), (2003).
- [24] P. K. Ghosh, S. Das and K. K. Chattopadhyay, " **Temperature Dependent Structural and Optical Properties of Nanocrystalline CdO Thin Films Deposited by Sol–Gel Process**", Vol. 7, pp.( 219–225), (2005).
- [25] L. R. Leon - Gutierrez , J. J. Cayente – Romero, J. M. Peza – Tapia, J. C. Martinez –Flores, M. Ortega-López "**Some physical properties of Sn-doped CdO thin films prepared by chemical bath**

- deposition"**, Materials Letter, Vol. 60, pp. (3866 –3870), (2006) .
- [26] R. S. Ali, "A study Annealing Influence on the Optical Properties CdO of Sb Thin Films and Using Image Processing Technique for Study Some Structural Properties", M. Sc. Thesis, Al-Mustansiriya University, (2008) .
- [27] S. M. H. Al-Jawad and H. K. J. Alogili, " **Growth Kineticsof Chemically Deposited CdO Thin Films**", School of Applied Sciences, University of Technology, Baghdad, Vol . 27, No.11, PP.(2335- 2344), (2009).
- [28] اسماء احمد عزيز، "تأثير التعرض لجسيمات الفا على الخواص البصرية للغشاء (Cdo) الرقيق"، مجلة جامعة النهرين للعلوم، المجلد (15)، العدد(3)، صفحة (27-31)، (2012) .
- [29] R. Kumaravel, S. Menaka, S. Regina Mary Snega, K. Ramamurthi, and K. Jeganathan, "**Electrical, optical and structural properties of aluminum doped cadmium oxide thin films prepared by spray pyrolysis technique**", Materials chemistry and physics, Vol. 122, pp. ( 444- 448), (2010).
- [30] عبد المجيد عيادة ابراهيم، نيران فاضل عبد الجبار، قاسم حمادي محمود، "دراسة تأثير التشعيع بأشعة كاما على الخواص البصرية للأغشية الرقيقة"، مجلة جامعة كركوك، المجلد (5)، العدد(1)، صفحة (54-64) ، (2013) .
- [31] عبد المجيد عيادة السامرائي، رائد عبد الوهاب اسماعيل، صبري جاسم محمد، هاني هادي احمد "ميكانيكية النمو لأغشية اوكسيد الكادميوم المحضرة بتقنية الترسيب بالحمام الكيميائي"، كلية التربية، قسم الفيزياء، جامعة تكريت للعلوم الصرفة، المجلد السابع عشر العدد واحد ، (٢٠١٢) .
- [32] ايمان خير الله سالم، " تحضير ثنائي الطبقة اوكسيد الكادميوم-اوكسيد الزنك

- بطريقة الترسيب الكيميائي الحراري ودراسة الخواص التركيبية والضوئية"، مجلة البصرة للعلوم (أ)، المجلد السادس والعشرون، العدد واحد، الصفحة ٦٢ - ٤٩، (٢٠١٢).
- [33] H. M. Ajeel, Z. T. Hussein, K. M. Thajeel and R. Hussein Mekkilf, "**Effects of Gamma Radiation on Optical and Structural Properties of Cadmium Telluride Thin Films**", Advanced Materials, Vol.32, pp. (811-818), (2014).
- [34] A. I. Hassan, K. S. khashan, and A. A. Hadi, "**Optical and Structural Properties of Cdo Thin Film**", Department of Applied Sciences, University of technology, Baghdad, Vol. 131, P. 613, (2013).
- [35] S. H. S. Ajar, E. Y. A. Ahmad, E. A. A. Hussein, A. A. H. Habib, " **Study the Effect of Irradiation on Structural and Optical Properties of (CdO) Thin Films that Prepared by Spray Pyrolysis**", Ibn Al-Haitham J. for Pure & Appl. Sci., Vol. 28, pp. (41-51), (2013).
- [36] W. A. Khamiss, "**Comparative Study of Structural and Optical Properties of (Cd<sub>1-x</sub>Al<sub>x</sub>O) Thin Film Chemically Prepared in Tow Routs**", M.Sc. thesis, College of Science, University of Diyala, (2015).
- [37] S. S. AL-Rawi, S.J. Shaker, Y.M. Hassan, "**Solid State Physics**", AL- Mousul University, ( 1990).
- [38] رياض كمال الحكيم، عادل خضير حسين، "اسس الهندسة الالكترونية"، مطبعة وزارة التعليم العالي، (١٩٨٠).
- [39] R. A. Smith, "**Semiconductors**", (Cambridge press, 2<sup>nd</sup>.ed.) (1987).
- [40] مؤيد جبرائيل يوسف، "فيزياء الحالة الصلبة"، مطبعة جامعة بغداد، الجزء ٢،

(١٩٨٩).

- [41] M. N. Makadsi, "**Material Science**", high educating publishing, Baghdad University, (1990).
- [42] J. S. Blakmore, "**Solid State physics**", (Cambridge press, 2<sup>nd</sup> ed.), (1986).
- [43] S. Ben, "**Solid State Electronic Devices**", Hall International", Inc, USA, (1990).
- [44] B. L. Sharma and R. K. Purohit, "**Semiconductor Hetrojunction**", Pergamon Press, (1974).
- [45] B. L. Mattes, "**Polycrystalline and Amorphous Thin Films and Devices**", Academic Press, (1980).
- [46] Y. U. L. Ravich, B.A. Efimova, "**Semi-Conducting Lead Chalcognides Plenum Press**", New York, London, (1970).
- [47] Klug, Alexander, "**X-ray Diffraction for Polycrystalline and Amorphous Material**", (1975).
- [48] R. Nongjai, S. Khan, H. Ahmed, I. Khan and K. Asokan, "**Study of Structural Property of Co Ferrite Thin Films Grown by Pulsed Laser Deposition Technique**", Journal Homepage, Vol. 1451, No. 1, pp. (163-165), (2012).
- [49] صادق باقر حسن، "الالكترونيك"، اسس الهندسة الالكترونية، الجامعة التكنولوجية، (١٩٨٠).
- [50] A. N. Donald, "**Semiconductor Physics and Devices**", Irwin, USA, (1992).
- [51] M.S. Tyagi, "**Introduction to Semiconductor Materials**", John

- Wiley & Sons, New York, (1991).
- [52] S. M. Sze, "**Physics of Semi Conductor Device**", John Wiley and Sons, Inc. New York, (1985).
- [53] J. I. Pankove, "**Optical Processes in Semiconductors**", Dove Publications Inc, New York, (1975).
- [54] S. M. Sze, "**Semiconductors Devices physics and Technology**", Translated to Arabic by F. G. Hagaty and H. A. Ahmed, Baghdad, (1990).
- [55] B. G. Streetman, "**Solid State Electronic Devices**", Prentice-Hall of India, Private Limited New Delhi, (1991).
- [56] C. Kittel, "**Introduction to Solid State Physics**", John Wiley and Sons Inc, 8th edition, (2005).
- [57] S. Adachi, "**Properties of Group-IV, III-V and II-VI Semiconductors**", John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, 1st edition, (2005).
- [58] A. D. A. Buba, J. S. A. Adelabu, "**Optical and Electrical Properties of Chemically Deposited ZnO Thin Films**", The Pacific Journal of Science and Technology, Vol. 11, No. 2, p. 429, (2010).
- [59] D. C. Altamirano-Juárez, G. Torres-Delgado, R. Castanedo-Pérez, O. Jiménez-Sandoval, J. Márquez-Marín and S. Jiménez-Sandoval, "**Influence of the Al content on the Optical Properties of ZnO Thin Films Obtained by the Sol-Gel Technique**" Super Ficies, Vol. 13, PP.(66-68), (2001).
- [60] M. A. Kaid, and A. Ashour, "**Preparation of ZnO-Doped Al Films by Spray Pyrolysis Technique**", Applied Surface Science, Vol. 253, PP. (3029-3033), (2007).
- [61] B. Mattes and L. Kazmarski, "**Polycrystalline and Amorphous Thin Film Device**", 2nd Ed, Academic Press, (1980).

- [62] D. R. Acosta, E. Zironi, W. Estrada and E. Montoya, "**Materials Research Society Symposium Proceedings**", (1997).
- [63] P. Mitra and Khan, "**Materials Chemistry and Physics**", (2008).
- [64] M. Caglar, S. Ilcan and Y. Caglar, "**Influence of Substrate Temperature on Structural and Electrical Properties of ZnO Films**", Trakya Univ. J Sci, Vol. 7, No. 2, pp. (153-158), (2006).
- [65] P. Sutta, and Q. Jackuliak, "**Matters Structure**", Sci., p.1, (1998).
- [66] M. Caglar, Y. Caglar and S. Ilcan, "**The Determination of the Thickness and Optical Constants of the ZnO Crystalline Thin Film by using Envelope Method**", Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, Vol.8, No. 4, PP. (1410-1413), (2006).
- [67] M. G. Sridharan, S. K. Narayandass, D. Mangalaraj and H. C. L. "**Influence of Thermal Annealing on the Structural and Optical Properties of Polycrystalline  $\text{Cd}_{0.96}\text{Zn}_{0.04}\text{Te}$  Thin Films**", Journal Optoelectronics and Advanced Materials, Vol. 7, No. 3, pp. (1483-1490) (2005).
- [68] A. Nilens, "**Deep Impurity in Semiconductors**", Wiley-Interscience Publication, printing first, (1973) .
- [69] C. Mwole, N. Holouyak and G. B. Stillmau, "**Physical Properties of Semiconductor**", Printice Hall, New York (1989).
- [70] S.O. Kasap, "**Principles of Electronic Materials and Devices**", 2<sup>nd</sup>, Mc Graw- Hill, New York, (2002).
- [71] A. H. Clark, "**Optical Properties of Polycrystalline and Amorphous Thin Films and Devices**", edited by Lawrence. L. Kazemerki, Academic Press, (1980).
- [72] G. Busch and H. Schade, "**Lectures on Solid State Physics**", Pergaman Press, London, (1976).

- [73] N. F. Mott and E. A. Davis **"Electronic Processes in Non-Crystalline Materials"**, clarendon Press, oxford, (1979).
- [74] J. Tauc, **"Amorphous and Liquid Semiconductors"**, Ed. by J. Tauc. Plenum Press, London, (1974).
- [75] O. Stenz-el, **"The Physics of Thin Film Optical Spectra"**, An Introduction, Winz erlaer Str. 10, 07745 Jena, Germany, (2005).
- [76] B. L. Theraja, **"Modern Physics"**, S. Chandand Company (PVY), New, p.170, (1987).
- [77] I. Akyuz, S. Kose, E. Ketenci, V. Bilgin and F. Atay, **"Optical Structural and Surface Characterization of Ultrasonically Sprayed CdO:F Films"**, journal of alloys and coumpounds, Vol. 509, pp. (1947-1952), (2011).
- [78] زياد طارق خضير، "دراسة الخواص البصرية وبعض الخواص الكهربائية لأغشية اوكسيد الكاديوم المشوب باوكسيد الفضة والمحضرة بطريقة الترسيب الكيميائي الحراري"، رسالة ماجستير، كلية التربية، الجامعة المستنصرية، (٢٠٠٣).
- [79] زياد طارق خضير، "تصميم وتصنيع التراكيب النانوية المسماة بتقنية (APCVD) ودراسة بعض الخواص الفيزيائية وظروف الترسيب للمركب (ZnO:Fe)"، اطروحة دكتوراه، كلية التربية، ابن الهيثم، جامعة بغداد، (2011).
- [80] M. H. Suhail, **"Study the Optical Properties of the Thin Films of Gold- Copper Alloys"** M.Sc. Thesis, Al-Mustansiriyah University, (1984).
- [81] انتصار هاتو هاشم، "الخواص البصرية والكهربائية لأغشية اوكسيد الكاديوم"، رسالة ماجستير، كلية التربية، الجامعة المستنصرية، (١٩٩٧).
- [82] M. A. Khashan, A. M. El. Naggar, **"The Possibility of Application of the Three Coupled Oscillators Model in Crystalline Optical Activity"**, Optics Communications, Vol. 174, pp.( 455-465), (2000).
- [83] I. C. Ndukwe, **"Solution Growth Characterization and**

- Applications of Zinc Sulph- Ide Thin Films"**, solar Energy Materials and solar cells, Vol. 40, PP.( 123-131) (1996).
- [84] Al- Arif and M. Safa, "**Biophysics Radiation**", 1<sup>st</sup> edition Usama for publishing, Jordan, (1999).
- [85] G. F. Knoll, "**Radiation Detection and Measurement**", John Wiley and Sons, Inc, (1979).
- [86] Coomber, "**Radiochemical Method in Analysis**", Plenum Publishing Corporation, (1975).
- [87] سامي سلمان جواد " الخصائص البصرية والتركيبية لأغشية (SnO<sub>2</sub>) المشوبة بالفلور والمشعة بأشعة كاما" ، رسالة ماجستير – جامعة بغداد (2005) .
- [88] A. A. Harms, "**Principles of Nuclear Science and Engineering**", John Wiley and Sons, Inc, (1987).
- [89] S. Kennth, "**Introduction Nuclear Physics**", John Wiley and Sons, Inc, (1988).
- [90] C. E. Grouthamel, "**Applied Gamma-Ray Spectroscopy**", 2<sup>nd</sup>. Pergamon Press, (1970).
- [91] W. R. Leo, "**Techniques for Nuclear and Practical Physics Experiments**", Spring-Verlag, Berlin, (1987).
- [92] **The Hypothesis of Light Quanta and the Photoelectric Effect**, [www2.kutl.kyushu-u.ac.jp/seminar/MicroWorld1.html](http://www2.kutl.kyushu-u.ac.jp/seminar/MicroWorld1.html). (Since May 15, (2004).
- [93] E. Segre, "**Nuclear and Particles**", 2<sup>nd</sup> ed., Benjamin Cummings Publishing Co., Inc, (1977).
- [94] علي عبد الحسين سعيد، "الكيمياء الإشعاعية"، مطبعة جامعة البصرة، (١٩٨٣).
- [95] W. H. Tait, "**Radiation Detection**", Butler Works, U. K. (1980).
- [96] K. N. Mukin, "**Experimental Nuclear Physics**", Mir Publisher-Moscow ,v.I (1987).
- [97] خالد عبيد الاحمد ، "مقدمة في الفيزياء الصحيحة "، جامعة الموصل، (1993).



- [98] S. Glasstone, A. Sesonske, "**Nuclear Reaction and Radiations**", 3<sup>rd</sup> ed., Van Nostrand Reinhold Co. (1981).
- [99] R. Eisberg, R. Resnick, "**Quantum Physics**", 2<sup>nd</sup> ed., John Wiley and Sons, Inc, (1985).
- [100] **Compton Scattering**, [www.hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/quantum/compton.html](http://www.hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/quantum/compton.html). Paper presented to AAPT, Guelph, Canada, and August, (2000).
- [101] A. E. Profio, "**Radiation Shielding and Dosimeters**", John Wiley and Sons, Inc, (1973).
- [102] **Pair Production**, Science Team, Faculty of Pure and Applied Science team, York University. [www.resources.yesican.yorku.ca/trek/radiation/fin.html](http://www.resources.yesican.yorku.ca/trek/radiation/fin.html). (1997).
- [103] F. J. Giessibl, "**Advances in Atomic Force Microscopy**", Reviews of modern physics, Vol. 75, pp. (949-983), (2003).
- [104] M. M. Hafiz, A. H. Moharram, M. A. Abdel-Rahim and A. A. Abu-Sehiy, "**The Effect of Annealing on the Optical Absorption and Electrical Conduction of Amorphous As<sub>24.5</sub>Te<sub>71</sub>Cd<sub>4.5</sub> Thin Films**", Thin solid films, Vol. 292, pp. (7-13), (1997).
- [105] ايناس سليمان المزبان ، "دراسة الخواص البصرية والكهربائية لأغشية أكسيد الكروم Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> و أكسيد الكوبلت Co<sub>3</sub>O<sub>4</sub> الرقيقة ومزجهما "، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، (١٩٩٧).
- [106] M. Mahaboob Bevia , M.Anusuyab and V.Saravananc, "**Characterization of CdO Thin Films Prepared By SILAR Deposition Technique**", International Journal of Chemical Engineering and Applications, Vol.1, pp. (151-154), ( 2010).
- [107] H.M. Ali, H.A. Mohamed, M.M. Wakkad and M.F. Hasaneen, "**Properties of Transparent Conducting Oxides Formed From CdO Alloyed with In<sub>2</sub>O**", Thin Solid Films, Vol.515, pp. (3024–3029),

- (2007).
- [108] M. H. Hassouni, K. A. Mishjil, S. S. Chiad and N. F. Habubi, **"Effect of Gamma Irradiation on the Optical Properties of Mg Doped CdO Thin Films Deposited by Spray Pyrolysis"**, International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy, Vol. 11, pp. ( 26-37), (2013).
- [109] R. Kumaravel, S. Menaka, S. R. M. Snega, K. Ramamurthi and K. Jeganathan, **"Electrical, Optical and Structural Properties of Aluminum Doped Cadmium Oxide Thin Films Prepared by Spray Pyrolysis Technique"**, Materials chemistry and physics, Vol.122, pp. (444- 448), (2010) .
- [110] R. J. Deokate, S. V. Salunkhe, G. L. Agawane, B. S. Pawar, S. M. Pawar, K. Y. Rajpure , A. V. Moholkar and J. H. Kim, **"Structural Optical and Electrical Properties of Chemically Sprayed Nanosized Gallium Doped CdO Thin Films"**, Journal of alloys and compounds, Vol. 496, pp. (357-363), (2010).

## Abstract

In this study, (CdO) films on glass substrates at a temperature of (723K) and thicknesses (300,400,500 nm) are prepared by chemical spray pyrolysis. The concentration of all the solutions used was (0.1 M). The structural and optical properties have been studied of all the prepared films before and after irradiation by gamma rays.

The crystal structure were examined by XRD technique of the prepared films, the results showed that all the films were polycrystalline with a cubic structure. Surface topography of all films was studied using a tomic force microscopy (AFM). It was found, at thicknesses (400,500 nm), that irradiation leads to increase the structural defect and hence decrease the degree of crystallinity in these films.

The transmittance spectra has been recorded in the wave lenghts (380-900)nm of prepared films, Obtain the absorption coefficient, Optical energy gap of direct allowed transition, and some optical constants as a function of photon energy (such as refractive index, extinction coefficient, real and imaginary parts of dielectric constant and optical conductivity) were calculated.

It was clear that irradiation by gamma rays from  $^{137}\text{Cs}$  for two weeks affected all the parameters. Also irradiation leads to decrease energy gap of all the prepared films and increase urbach tails energy.



**Republic of Iraq  
Ministry of Higher Education  
and Scientific Research  
University of Diyala  
College of Science  
Department of Physics**



**Study the Effect of Gamma Irradiation  
On Some Physical Properties of (CdO) Thin Films  
Prepared Chemically Method**

**A Thesis  
Submitted To The Council of Education College of  
University of Diyala In Partial Fulfillment  
of The Degree of M.Sc. In Physics**

**By  
Eman S.Noore  
B. Sc. Physics (2013)  
Supervised By**

**Dr. Bathinah A. Abraham  
Assist. Prof.**

**Dr. Nadir F. Habubi  
Prof.**

**2017**